GA-Z170X-Gaming G1

使用手冊

Rev. 1002
12MC-Z17XGG1-1002R

更詳盡的產品相關訊息，請連結至技嘉網站查詢。

為減緩地球暖化效應，本產品包裝材料皆可回收再利用，技嘉與您一同為環保盡一份力！

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GMbH

Address: **Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany**

Declare that the product

Product Type: **Motherboard**

Product Name: **GA-Z170X-Gaming G1**

conforms with the essential requirements of the following directives:

☒ **2004/108/EC EMC Directive:**

☒ Conduction & Radiated Emissions:	EN 55022:2010
☒ Immunity:	EN 55024:2010
☒ Power-line harmonics:	EN 61000-3-2:2006+A2:2009
☒ Power-line flicker:	EN 61000-3-3:2013

☒ **2006/95/EC LVD Directive**

☒ Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013

☒ **1999/5/EC R&TTE Directive**

☒ Technical Requirements:	EN 300 328 v1.8.1 EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 v2.2.1 EN 301 893 V1.7.1, EN 62311:2008

☒ **2011/65/EU RoHS Directive**

☒ Restriction of use of certain substances in electronic equipment:	This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.

☒ **CE marking**

Signature: *Timmy Huang*

(Stamp) Date: Jul. 24, 2015 Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-Z170X-Gaming G1

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a),Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: *Eric Lu*

Date: Jul. 24, 2015

無線裝置國家 / 地區認證：

United States FCC: PPD-QCNFA364A	Japan R 003-150042 T D150038003	Saudia Arabia TA 13042015-13042016-6805
Canada IC: 4104A-QCNFA364A		South Korea MSIP-CRM-ATH-QCNFA364A
Azerbaijan SŞ/2-ŞIV-609	Oman D090258 TRA/TA-R/2561/15	
Australia & New-Zealand N19353		Taiwan CCAI15LP0770T6
China CMIIT ID: 2015AJ1614(M)	Pakistan Approved by PTA Pakistan Telecom Authority	UAE ER38759/15
European Union		Uruguay N°160/DAE/2015
	Philippines NTC Type Accepted No.: ESD-1510924C	Vietnam A0247200415AE01A2

請至技嘉網站查詢最新安全性及管理規範相關文件。

版權

© 2015年，技嘉科技股份有限公司，版權所有。

本使用手冊所提及之商標與名稱，均屬其合法註冊之公司所有。

責任聲明

本使用手冊受著作權保護，所撰寫之內容均為技嘉所擁有。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊，技嘉保留修改之權利。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知。

未事先經由技嘉書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版本使用手冊內容。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉主機板，我們設計了以下類別的使用手冊：

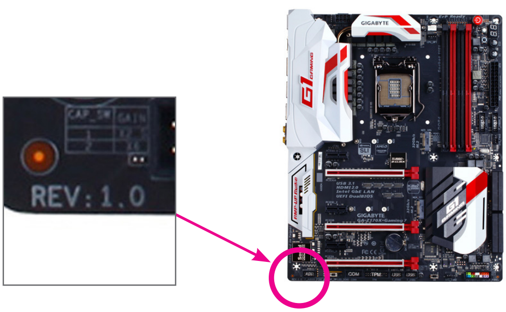
- 如果您要快速安裝，可以參考包裝內所附之【硬體安裝指南】。
- 如果您要瞭解產品詳細規格資料，請仔細閱讀【使用手冊】。

產品相關資訊，請至網站查詢：http://www.gigabyte.tw/

產品版本辨識

您可以在主機板上找到標示著此主機板的版本「REV：X.X」。其中X.X為數字，例如標示「REV：1.0」，意即此主機板的版本為1.0。當您要更新主機板的BIOS、驅動程式或參考其他技術資料時，請注意產品版本的標示。

範例：



目 錄

清點配件

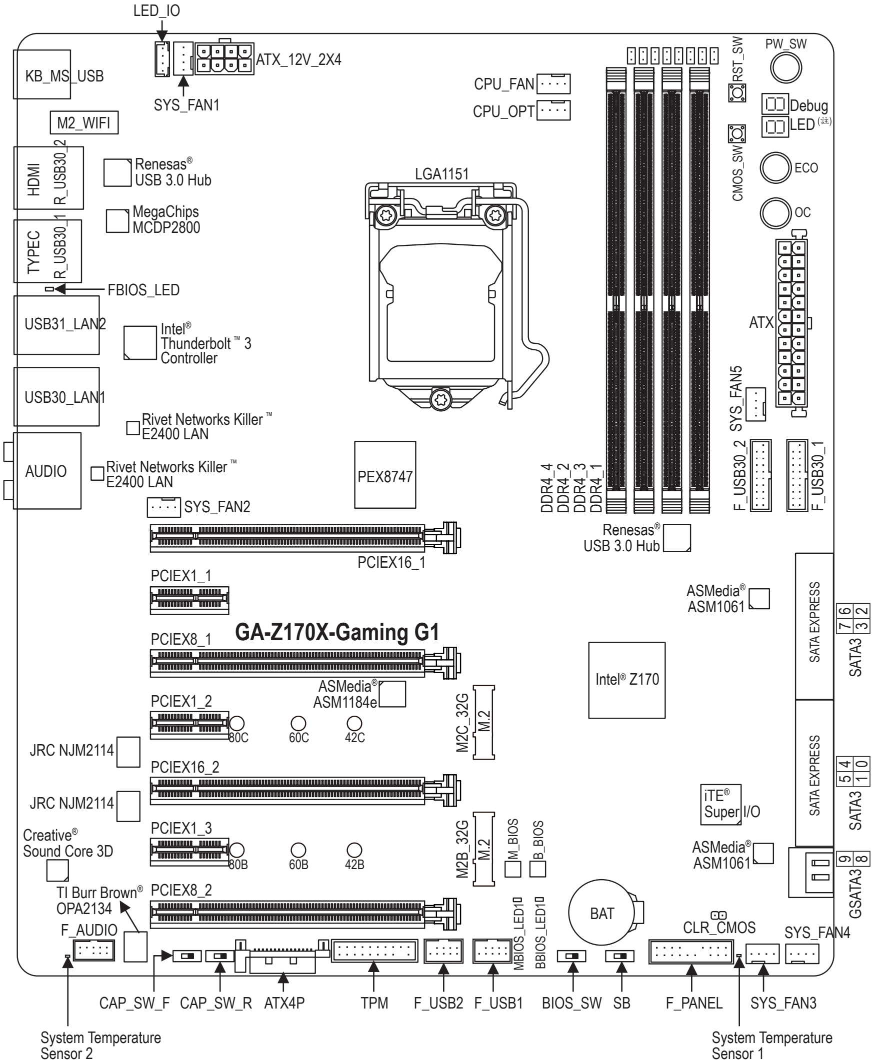
- ☑ GA-Z170X-Gaming G1 主機板- 1片
- ☑ 驅動程式光碟片- 1片
- ☑ 無線通訊模組驅動程式光碟片- 1片
- ☑ 使用手冊- 1本
- ☑ 硬體安裝指南- 1本
- ☑ SATA 排線- 6條
- ☑ 後方I/O裝置鐵片- 1個
- ☑ 2-Way SLI 連結器- 1個
- ☑ 3-Way SLI 連結器- 1個
- ☑ 4-Way SLI 連結器- 1個
- ☑ 2-Way CrossFire連結器- 1個
- ☑ GC-USB3.1 BAY - 1組
- ☑ GC-M2-U2-MiniSAS - 1個
- ☑ G Connector - 1個
- ☑ Wi-Fi 天線- 1支
- ☑ Wi-Fi 天線保護蓋- 1個
- ☑ 後方I/O裝置防塵蓋- 1包

上述附帶配件僅供參考,實際配件請以實物為準,技嘉科技保留修改之權利。

選購配件

- ☐ 2埠USB 2.0擴充擋板 (料號:12CR1-1UB030-6*R)
- ☐ eSATA擴充擋板 (料號:12CF1-3SATPW-4*R)
- ☐ 3.5吋前置擴充面板 (內含2個USB 3.0/2.0連接埠) (料號:12CR1-FPX582-2*R)
- ☐ HDMI 轉DVI 轉接頭 (料號:12CT2-HDMI01-1*R)

GA-Z170X-Gaming G1主機板配置圖



(註) 請至第六章參考除錯燈代碼說明。

第一章　硬體安裝

1-1　安裝前的注意須知

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因靜電影響而損壞。所以在安裝前請先詳閱此使用手冊並做好下列準備：

- 安裝前請確認所使用的機殼尺寸與主機板相符。
- 安裝前請勿任意撕毀主機板上的序號及代理商保固貼紙等，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
- 要安裝或移除主機板以及其他硬體設備之前請務必先關閉電源，並且將電源線自插座中拔除。
- 安裝其他硬體設備至主機板內的插座時，請確認接頭和插座已緊密結合。
- 拿取主機板時請儘量不要觸碰金屬接線部份以避免線路發生短路。
- 拿取主機板、中央處理器(CPU)或記憶體模組時，最好戴上防靜電手環。若無防靜電手環，請確保雙手乾燥，並先碰觸金屬物以消除靜電。
- 主機板在未安裝之前，請先置放在防靜電墊或防靜電袋內。
- 當您要連接或拔除主機板電源插座上的插頭時，請確認電源供應器是關閉的。
- 在開啟電源前請確定電源供應器的電壓值是設定在所在區域的電壓標準值。
- 在開啟電源前請確定所有硬體設備的排線及電源線都已正確地連接。
- 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
- 請確定沒有遺留螺絲或金屬製品在主機板上或電腦機殼內。
- 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 請勿將電腦主機放置在溫度過高或潮濕的環境中。
- 在安裝時若開啟電源可能會造成主機板、其他設備或您自己本身的傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉，或使用本產品發生任何技術性問題時，請洽詢專業的技術人員。
- 使用轉接器、延長線或電線時，請查閱其安裝及接地相關說明。

1-2 產品規格

中央處理器 (CPU)	◆ 支援LGA1151插槽處理器： Intel® Core™ i7處理器 / Intel® Core™ i5處理器 / Intel® Core™ i3處理器 / Intel® Pentium®處理器 / Intel® Celeron®處理器 (請至技嘉網站查詢有關支援的處理器列表) ◆ L3快取記憶體取決於CPU
晶片組	◆ Intel® Z170高速晶片組
記憶體	◆ 4個DDR4 DIMM插槽，最高支援到64 GB * 由於Windows 32-bit作業系統的限制，若安裝超過4 GB容量記憶體時，實際上顯示之記憶體容量將少於實際安裝的記憶體容量。 ◆ 支援雙通道記憶體技術 ◆ 支援DDR4 2133 MHz ◆ 支援ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8記憶體(non-ECC模式運作) ◆ 支援non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16記憶體 ◆ 支援Extreme Memory Profile (XMP)記憶體 (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
顯示功能	◆ 內建於有顯示功能的處理器+MegaChips MCDP2800晶片： - 1個HDMI插座，可支援至最高4096x2160@60 Hz的解析度 * 支援HDMI 2.0版本。(請至技嘉網站下載最新的Intel®顯示功能驅動程式。) ◆ 支援最大共用顯示記憶體至512 MB
音效	◆ 內建Creative® Sound Core 3D晶片 ◆ 內建2個JRC NJM2114及1個TI Burr Brown® OPA2134音效放大器晶片 ◆ 支援Sound Blaster Recon3Di ◆ 支援High Definition Audio ◆ 支援2/5.1聲道 ◆ 支援S/PDIF輸出
網路	◆ 內建2個Rivet Networks Killer™ E2400網路晶片(10/100/1000 Mbit) * 內建網路不支援線路匯整功能(Teaming)。
無線通訊模組	◆ Killer™ Wireless-AC 1535 ◆ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac，支援2.4/5 GHz無線雙頻 ◆ Bluetooth 4.1 ◆ 支援11ac無線通信標準，可支援至最高867 Mbps的傳輸速度 * 實際傳輸速度將因使用環境及設備而有所差異。
擴充槽	◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x16運作規格(PCIEX16_1/PCIEX16_2) * 為發揮顯示卡最大效能，安裝一張顯示卡時務必安裝至PCIEX16_1插槽，安裝兩張顯示卡時，建議安裝至PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽。 ◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x8運作規格(PCIEX8_1/PCIEX8_2) * 由於PCIEX8_1插槽與PCIEX16_1插槽共享頻寬而PCIEX8_2插槽與PCIEX16_2插槽共享頻寬，所以當PCIEX8_1/PCIEX8_2安裝擴充卡時，PCIEX16_1/PCIEX16_2插槽最高以x8頻寬運作。 (所有PCI Express x16插槽皆支援PCI Express 3.0) ◆ 3個PCI Express x1插槽 (所有PCI Express x1插槽皆支援PCI Express 2.0)
多重顯示技術	◆ 支援4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™技術

儲存裝置介面	◆	內建於晶片組： - 2個M.2 Socket 3插座 - 3個SATA Express插座 - 6個SATA 6Gb/s插座(SATA3 0~5) - 支援RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能 * M.2/SATA Express/SATA插座的組合方式，請參考「1-13插座及跳線介紹」章節說明。
	◆	內建於2個ASMedia® ASM1061晶片： - 4個SATA 6Gb/s插座(SATA3 6~7、GSATA3 8~9)，僅支援AHCI模式
USB	◆	內建於晶片組： - 4個USB 3.0/2.0連接埠在後方面板 - 6個USB 2.0/1.1連接埠(2個在後方面板，4個需經由排線從主機板內USB插座接出)
	◆	內建於晶片組+2個Renesas® USB 3.0 Hub： - 7個USB 3.0/2.0連接埠(3個在後方面板，4個需經由排線從主機板內USB插座接出)
	◆	內建於晶片組+Intel® Thunderbolt™ 3控制器： - 1個USB Type-C™連接埠在後方面板，支援USB 3.1 - 1個USB 3.1 Type-A連接埠(紅色)在後方面板
內接插座	◆	1個24-pin ATX主電源插座
	◆	1個8-pin ATX 12V電源插座
	◆	1個PCIe電源插座
	◆	1個I/O鐵片燈號電源插座
	◆	2個M.2 Socket 3插座
	◆	3個SATA Express插座
	◆	10個SATA 6Gb/s插座
	◆	1個CPU風扇插座
	◆	1個水冷風扇插座(CPU_OPT)
	◆	5個系統風扇插座
	◆	1個前端控制面板插座
	◆	1個前端音源插座
	◆	2個USB 3.0/2.0插座
	◆	2個USB 2.0/1.1插座
	◆	1個安全加密模組(TPM)插座
	◆	1個清除CMOS資料針腳
	◆	1個電源按鈕
	◆	1個系統重置按鈕
	◆	1個清除CMOS資料按鈕
	◆	1個ECO按鈕
	◆	1個OC按鈕
	◆	2個音效增益調整開關
	◆	2個BIOS切換器
	◆	電壓量測點

後方面板裝置連接插座	◆	1個PS/2鍵盤/滑鼠插座
	◆	1個HDMI插座
	◆	1個USB Type-C™連接埠，支援USB 3.1
	◆	1個USB 3.1 Type-A連接埠(紅色)
	◆	7個USB 3.0/2.0連接埠
	◆	2個USB 2.0/1.1連接埠
	◆	2個RJ-45埠
	◆	1個S/PDIF光纖輸出插座
	◆	5個音源接頭(中央及重低音輸出、後喇叭輸出、音源輸入/麥克風、音源輸出、耳機與喇叭輸出)
	◆	2個MMCX天線連接埠(2T2R)
I/O控制器	◆	內建iTE® I/O 控制晶片
硬體監控	◆	系統電壓偵測
	◆	CPU/系統/晶片組溫度偵測
	◆	CPU/CPU OPT/系統風扇轉速偵測
	◆	CPU/系統/晶片組過溫警告
	◆	CPU/CPU OPT/系統風扇故障警告
	◆	CPU/CPU OPT/系統智慧風扇控制 * 是否支援智慧風扇控制功能會依不同的散熱風扇而定。
BIOS	◆	2個128 Mbit flash
	◆	使用經授權AMI UEFI BIOS
	◆	支援DualBIOS™
	◆	支援Q-Flash Plus * 所使用的USB隨身碟必須是USB 2.0規格。
	◆	PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0
附加工具程式	◆	支援APP Center * APP Center 支援的程式會因不同主機板而有所差異；各程式所支援的功能也會依主機板的規格而不同。 - 3D OSD - @BIOS - Ambient LED - AutoGreen - Cloud Station - EasyTune - Easy RAID - Fast Boot - Smart TimeLock - Smart Keyboard - Smart Backup - System Information Viewer - USB Blocker
	◆	支援Q-Flash
	◆	支援Smart Switch
	◆	支援Xpress Install

附贈軟體	◆ Norton® Internet Security (OEM版本) ◆ Intel® Smart Response Technology
作業系統	◆ 支援Windows 10/8.1 64-bit ◆ 支援Windows 7 32-bit/64-bit * 若要安裝Windows 7請先至技嘉網站下載/安裝「Windows USB Installation Tool」。
規格	◆ E-ATX規格；30.5公分x 26.4公分

* 產品規格或相關資訊技嘉保留修改之權利，有任何修改或變更時，恕不另行通知。

請至技嘉網站查詢處理器、記憶體模組、SSD及M.2設備支援列表。

請至技嘉網站「支援\工具程式」頁面下載最新的工具程式。

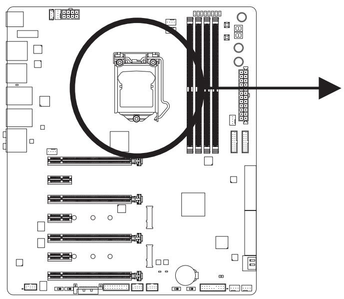
1-3 安裝中央處理器及散熱風扇

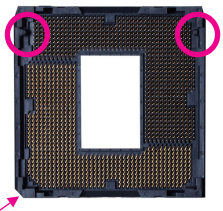
在開始安裝中央處理器(CPU)前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的CPU是在此主機板的支援範圍。
  (請至技嘉網站查詢有關支援的CPU列表)
- 安裝CPU之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 請確認CPU的第一腳位置，若方向錯誤，CPU會無法放入CPU插槽內(或是確認CPU兩側的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 請在CPU表面塗抹散熱膏。
- 在CPU散熱風扇未安裝完成前，切勿啟動電腦，否則過熱會導致CPU的毀損。
- 請依據您的CPU規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些設定對於週邊設備而言並非標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：CPU、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

1-3-1 安裝中央處理器(CPU)

A. 請先確認主機板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

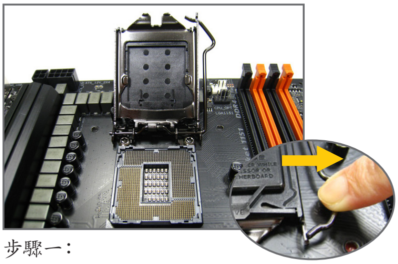




請至技嘉網站查詢更詳盡的硬體安裝說明。

B. 請依下列步驟將CPU正確地安裝於主機板的CPU插槽內。

- **安裝CPU前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成CPU的損壞。**
- **為保護CPU插槽的接觸點，只有在將CPU置入至插槽後才能移除塑膠保護蓋。請妥善保管此塑膠保護蓋，沒有安裝CPU時，請將塑膠保護蓋蓋回CPU插槽的金屬上蓋。**

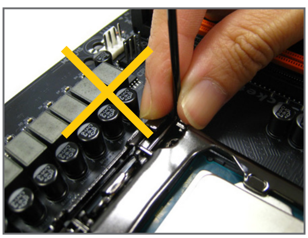


步驟一：
手指輕輕按壓CPU插槽拉稈的扳手並將它向外側推開。接著再將CPU插槽拉稈向上完全拉起，CPU插槽上的金屬上蓋和塑膠保護蓋也會一起翻起。

步驟二：
以拇指及食指拿取CPU，將CPU的第一腳位置(三角形標示)對齊CPU插槽上的第一腳缺角處(或是將CPU上的凹角對齊插槽上的凸角)輕輕放入。

步驟三：
確定CPU安裝正確後，將金屬上蓋蓋回，蓋回時請確認上蓋前端的凹處已對準前方螺絲柱的下方。輕壓插槽拉稈，塑膠保護蓋會自動掉落，移除即可。(為保護CPU插槽，沒有安裝CPU時，請將塑膠保護蓋蓋回金屬上蓋。)

步驟四：
接著將拉稈向下壓回扣住即可完成安裝。

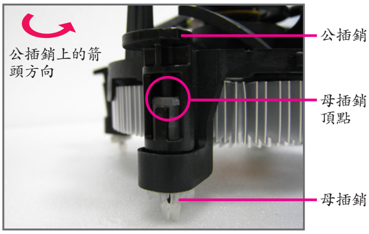


注意！
使用插槽拉稈時，請拿取其扳手處，勿拿取其根部位置。

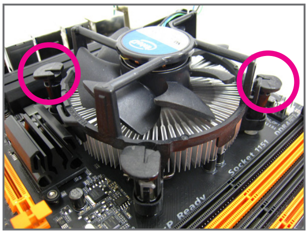
1-3-2 安裝散熱風扇

請參考下列步驟將CPU散熱風扇安裝於CPU上。(實際散熱風扇安裝步驟請依您所使用的散熱風扇為準。請參考您所欲安裝的散熱風扇所附的使用手冊。)

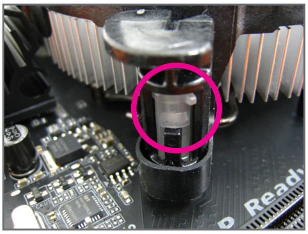
步驟一:
在已安裝完成的CPU上均勻塗抹一層適量的散熱膏。



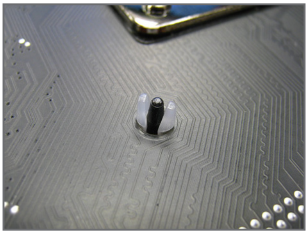
步驟二:
安裝前,請先確認公插銷上的箭頭方向(順著公插銷上的箭頭方向 旋轉為移除方向;反之,則為安裝方向)。



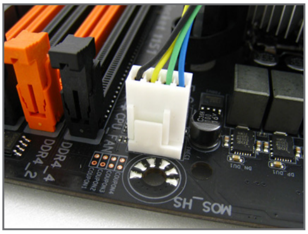
步驟三:
將散熱風扇的四個插銷對準主機板上的四個CPU散熱風扇腳座孔位,就定位時請同時將斜對角的兩個插銷用力向下壓。



步驟四:
按下插銷後會聽到'喀啦'聲,此時請確定公插銷與母插銷頂點緊密結合。
(詳細安裝步驟請參考散熱風扇的使用手冊。)



步驟五:
完成安裝後請檢查主機板背面,插銷腳座若如上圖所示,即表示安裝正確。



步驟六:
最後將散熱風扇的電源線插入主機板上的CPU散熱風扇電源插座(CPU_FAN),即完成CPU散熱風扇的安裝。

- 若要將散熱風扇自CPU上移除時請小心操作,因為散熱風扇與CPU間的散熱膏或散熱膠帶可能會黏住CPU,若移除時不當操作可能因此損壞CPU。
- 此主機板提供2個G1/4吋螺紋接頭,請依據您的需求自行選購轉接頭。

1-4　安裝記憶體模組

在開始安裝記憶體模組前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的記憶體模組規格是在此主機板的支援範圍，建議您使用相同容量、廠牌、速度、顆粒的記憶體模組。
(請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
- 在安裝記憶體模組之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 記憶體模組有防呆設計，若插入的方向錯誤，記憶體模組就無法安裝，此時請立刻更改插入方向。

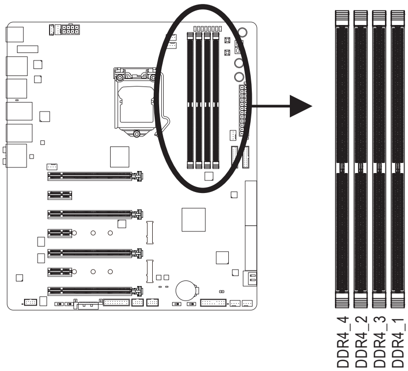
1-4-1　雙通道記憶體技術

此主機板配置4個記憶體模組插槽並支援雙通道記憶體技術(Dual Channel Technology)。安裝記憶體模組後，BIOS會自動偵測記憶體的規格及其容量。當使用雙通道記憶體時，記憶體匯流排的頻寬會增加為原來的兩倍。

4個記憶體模組插槽分為兩組通道(Channel)：

▸▸ 通道A (Channel A)：DDR4_2，DDR4_4 (插槽2及插槽4)

▸▸ 通道B (Channel B)：DDR4_1，DDR4_3 (插槽1及插槽3)



▸▸ 可啟動雙通道記憶體的組合如下表：

	DDR4_4	DDR4_2	DDR4_3	DDR4_1
2支記憶體模組	- -	DS/SS	- -	DS/SS
	DS/SS	- -	DS/SS	- -
4支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

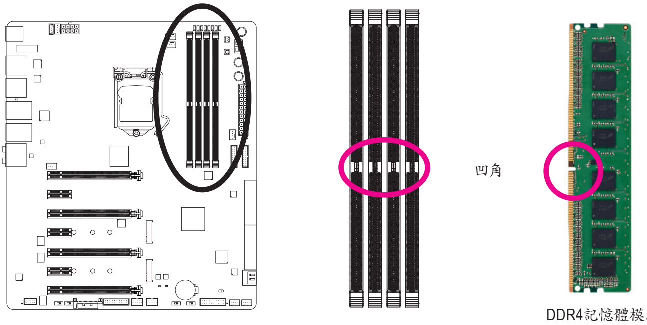
(SS：單面，DS：雙面，- -：沒有安裝記憶體)

由於CPU的限制，若要使用雙通道記憶體技術，在安裝記憶體模組時需注意以下說明：

1. 如果只安裝一支記憶體模組，無法啟動雙通道記憶體技術。
2. 如果要安裝兩支或四支記憶體模組，建議您使用相同的記憶體模組(即相同容量、廠牌、速度、顆粒)，並將其安裝於相同顏色的插槽內。

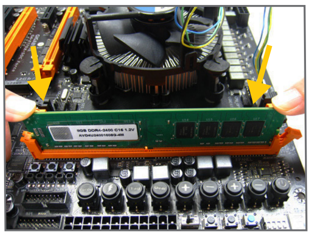
1-4-2 安裝記憶體模組

安裝記憶體模組前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成記憶體的損壞。**DDR4與DDR3並不相容亦不相容於DDR2，安裝前請確認是否為DDR4記憶體模組。**



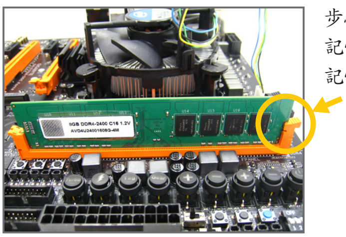
DDR4記憶體模組

DDR4記憶體模組上有一個凹角，只能以一個方向安裝至記憶體模組插槽內。請依下列步驟將記憶體模組正確地安裝於主機板的記憶體插槽內。



步驟一：

確定好記憶體模組的方向後，扳開記憶體模組插槽側邊的卡榫，將記憶體模組放入插槽，雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組向下壓入插槽。



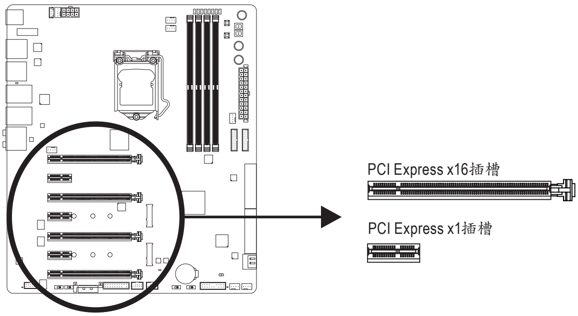
步驟二：

記憶體若確實地壓入插槽內，側邊的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組，並予以固定。

1-5 安裝擴充卡

在開始安裝擴充卡前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的擴充卡規格是在此主機板的支援範圍，並請詳細閱讀擴充卡的使用手冊。
- 在安裝擴充卡之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。

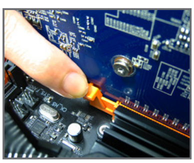


請依下列步驟將擴充卡正確地安裝於主機板的擴充卡插槽內：

1. 先找到正確規格的擴充卡插槽，再移除電腦機殼背面、插槽旁的金屬擋板。
2. 將擴充卡對齊插槽，垂直地向下壓入插槽內。
3. 請確定擴充卡之金手指已完全插入插槽內。
4. 將擴充卡的金屬檔板以螺絲固定於機殼內。
5. 安裝完所有的擴充卡後，再將電腦機殼蓋上。
6. 開啟電源，若有必要請至BIOS中設定各擴充卡相關的設定。
7. 在作業系統中安裝擴充卡所附的驅動程式。

範例：安裝/移除PCI Express顯示卡

- 安裝顯示卡：
  以雙手按在顯示卡上邊兩側，垂直向下地將顯示卡插入PCI Express插槽中。請確認顯示卡與PCI Express插槽完全密合且不會左右搖晃。



- 移除顯示卡：
  當您要移除顯示卡時，請將插槽上的卡榫輕輕扳開，再將顯示卡移除。

1-6 建構AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™系統

A. 系統需求

- 作業系統Windows 10/8.1/7
- 具備兩個PCI Express x16插槽且支援CrossFire/SLI 功能的主機板以及其驅動程式
- 具備相同品牌、相同型號且支援CrossFire/SLI 功能的顯示卡以及其驅動程式
  (目前支援3-Way/4-Way CrossFire技術的繪圖處理晶片：ATI Radeon™ HD 3800、HD 4800、HD 5800系列及AMD Radeon™ HD 6800、HD 6900、HD 7800及HD 7900系列以上；目前支援3-Way/4-Way SLI技術的繪圖處理晶片：NVIDIA® 8800 GTX、8800 Ultra、9800 GTX、GTX 260、GTX 280、GTX 470、GTX 480、GTX 570、GTX 580、GTX 590及GTX 600系列以上；詳細支援資訊請至AMD/NVIDIA®官方網站查詢)
- CrossFire(註)/SLI連結器
- 電力足夠的電源供應器(所需瓦特數，請參考顯示卡使用手冊)

B. 連接顯示卡

步驟一：

參考「1-5安裝擴充卡」章節的步驟將顯示卡分別安裝至主機板上的PCI Express x16插槽。(若要建構2-Way系統，請將顯示卡安裝在PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽。)

步驟二：

將CrossFire(註)/SLI連結器兩端的插槽分別插入顯示卡上緣的金手指部份。

步驟三：

將顯示器的接頭接至安裝於PCIEX16_1插槽上的顯示卡。

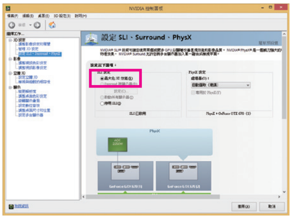
C. 設定顯示卡驅動程式

C-1. 啟動CrossFire設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「AMD Catalyst Control Center」。瀏覽至「效能\AMD CrossFireX™」畫面，確認「啟用AMD CrossFireX」已被選取。若您的系統具備2張以上的CrossFire顯示卡，請選擇您欲使用的GPU組合。(可選擇的GPU組合依您所安裝的顯示卡數量而定。)

C-2. 啟動SLI設定

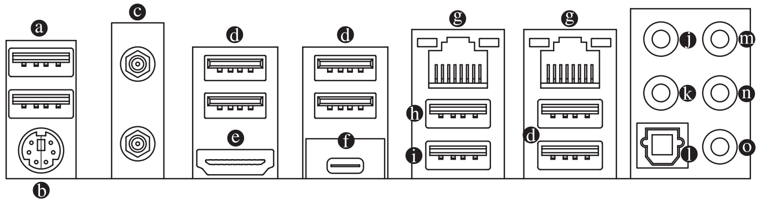
在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「NVIDIA控制面板」畫面。請瀏覽至「設定SLI、環場音效、PhysX」畫面，並確認已啟用「最大化3D效能」。



(註) 是否需要此連結器，依顯示卡而定。

- 啟動CrossFire/SLI技術的步驟及驅動程式畫面，可能會因不同顯示卡及驅動程式版本而異，詳細資訊請參考顯示卡使用手冊的說明。
- 當您同時安裝兩張(含)以上的顯示卡時，建議將電源供應器上的SATA電源接頭連接至ATX4P插座，以確保系統穩定度。

1-7 後方裝置插座介紹



❶ **USB 2.0/1.1連接埠**

此連接埠支援USB 2.0/1.1規格，可以連接外接式DAC至此連接埠，也可以連接USB裝置。

❷ **PS/2 鍵盤/滑鼠插座**

連接PS/2鍵盤或滑鼠至此插座。

❸ **MMCX天線連接埠(2T2R)**

連接天線至此連接埠。

將天線鎖至天線連接埠，完成安裝後將天線移至收訊良好處。

❹ **USB 3.0/2.0連接埠**

此連接埠支援USB 3.0規格，並可相容於USB 2.0/1.1規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

❺ **HDMI插座**

此插座可相容於HDCP規格並且支援Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio音訊格式，最高可支援192 KHz/24bit 8-channel LPCM音效輸出。您可以連接支援HDMI接頭的螢幕至此插座。HDMI技術最高可支援至4096x2160@60 Hz的解析度，實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同。

當您安裝HDMI設備後，請將音效播放的預設裝置設為HDMI。(此選項名稱會因不同作業系統而有不同。)

在Windows 8.1進入此選單，請在應用程式>控制台>硬體和音效>聲音>播放，將「Intel(R)顯示器音效」設為預設值。

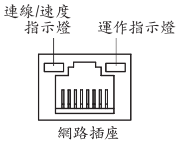
- 要移除連接於各插座上的連接線時，請先移除設備端的接頭，再移除連接至主機板端的接頭。
- 移除連接線時，請直接拔出，切勿左右搖晃接頭，以免造成接頭內的線路短路。

ⓕ **USB Type-C™連接埠**

此連接埠支援USB 3.1規格且採用可正反插的設計，並可相容於USB 3.0/2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

ⓖ **網路插座(RJ-45)**

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)，提供連線至網際網路，傳輸速率最高每秒可達1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下：



連線/速度指示燈：

燈號狀態	說明
亮橘色燈	傳輸速率1 Gbps
亮綠色燈	傳輸速率100 Mbps
燈滅	傳輸速率10 Mbps

運作指示燈：

燈號狀態	說明
閃爍	傳輸資料中
燈滅	無傳輸資料

ⓗ **USB 3.0/2.0連接埠(白色)**

此連接埠支援USB 3.0規格，並可相容於USB 2.0/1.1規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。執行Q-Flash Plus時，請將USB隨身碟(註)連接至此連接埠。

ⓘ **USB 3.1 Type-A連接埠(紅色)**

此連接埠支援USB 3.1規格，並可相容於USB 3.0/2.0/1.1規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

ⓙ **音源輸入/麥克風**

此插孔為音源輸入/麥克風孔。外接光碟機、隨身聽、麥克風及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。

ⓚ **音源輸出**

此插孔為音源輸出孔。在使用2聲道音效輸出時，可以接至此插孔來輸出聲音。在5.1聲道音效輸出模式中，可提供前置主聲道音效輸出。

ⓛ **S/PDIF光纖輸出插座**

此插座提供數位音效輸出至具有光纖傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有光纖數位輸入插座。

ⓜ **中央及重低音輸出**

此插孔在5.1聲道音效輸出模式中，可提供中央及重低音聲道輸出。

ⓝ **後喇叭輸出**

此插孔在5.1聲道音效輸出模式中，可提供後置環繞聲道輸出。

ⓞ **耳機/喇叭輸出孔**

此音效輸出孔支援音效擴大功能，建議將耳機與喇叭接至此插孔以獲得較佳輸出音效。

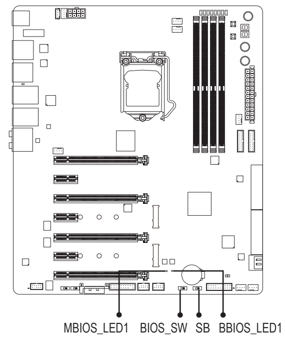
詳細的軟體設定請參考第六章－「2/5.1聲道介紹」的說明。

(註) 所使用的USB隨身碟必須是USB 2.0規格。

1-8 內建按鈕及切換器

BIOS切換器及BIOS指示燈

BIOS切換器(BIOS_SW)讓您可輕易的選擇是否由不同的BIOS開機或是針對不同的BIOS超頻，如此可以降低超頻時，毀損BIOS的風險。SB切換器可設定是否關閉Dual BIOS功能。BIOS指示燈(MBIOS_LED1及BBIOS_LED1)可以顯示目前正由哪一顆BIOS控制。



BIOS_SW

2 1　1：由主BIOS開機

2 1　2：由備份BIOS開機

SB

2 1　1：Dual BIOS

2 1　2：Single BIOS

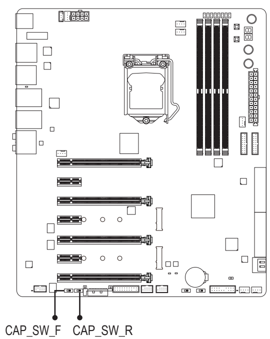
BIOS指示燈：

MBIOS_LED1 (目前由主BIOS控制)

BBIOS_LED1 (目前由備份BIOS控制)

音效增益調整開關

此開關可以調整後窗耳機與喇叭輸出孔位的音效增益功能，設定時需將2組DIP同時設在相同位置。建議您依所使用耳機的規格做調整(實際效果可能會因您所使用的裝置而有不同)。



**CAP_SW_F
(前置聲道輸出)**

2 1

**CAP_SW_R
(耳機/喇叭輸出)**

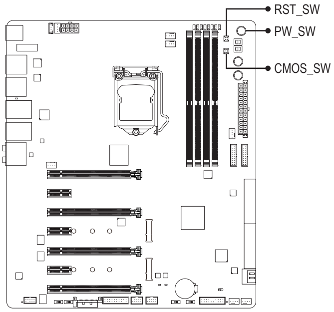
2 1

1：2.5 倍 (預設值)

2：6 倍

快速按鈕

此主機板內建三顆快速按鈕，包含電源按鈕、系統重置按鈕及清除CMOS資料按鈕。電源按鈕及系統重置按鈕可方便使用者在裸機狀態並且欲更換系統配備或做系統測試時，快速地開關電腦或是重新開機。利用清除CMOS資料按鈕可以在必要時將主機板BIOS設定資料清除，回到出廠設定值。

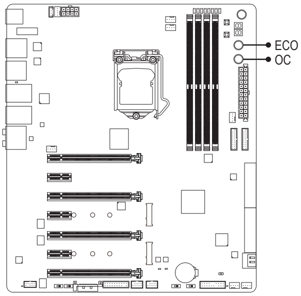


PW_SW：電源按鈕
RST_SW：系統重置按鈕
CMOS_SW：清除CMOS資料按鈕

- 清除CMOS資料前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 注意！請勿在開機狀態下使用清除CMOS資料按鈕，否則系統將立即關機，並且可能造成資料的遺失或毀損。
- 清除CMOS資料重新開機後，請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章-「BIOS組態設定」的說明)。

省電按鈕(ECO)、超頻按鈕(OC)

技嘉獨家的省電按鈕能偵測目前系統負載，即時調整功率，以提供系統節能省電的功能。超頻按鈕可讓超頻玩家們榨出硬體配備的最高效能，提供最愉快的超頻經驗。

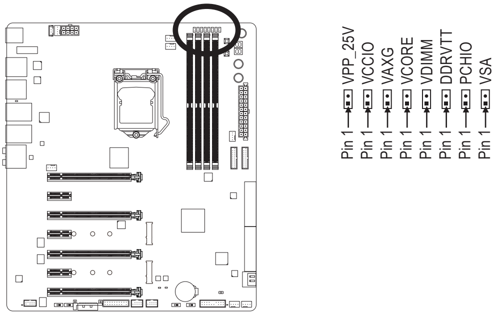


省電按鈕(ECO)：
按下按鍵可以啟動此功能。

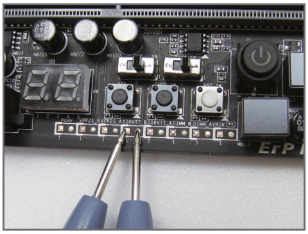
OC按鈕(OC)：
按下此按鍵可以自動偵測並載入硬體的最佳超頻配置。

電壓量測點

您可使用萬用電表測量以下主機板電壓。請參考以下方法使用萬用電表測量電壓：



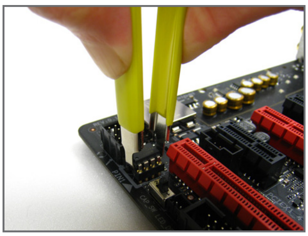
接腳	定義
1	電源
2	接地腳



步驟：

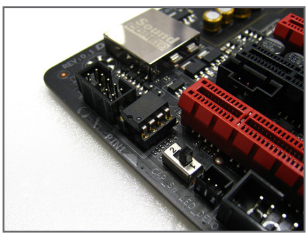
將萬用電表的紅色探針接至欲量測電壓腳位的接腳1 (電源)，黑色探針接至接地腳。

1-9 更換音效放大器



步驟一：

請使用音效放大器晶片夾，確實並且小心地夾緊音效放大器兩側往上拉起。

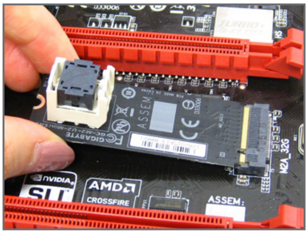


步驟二：

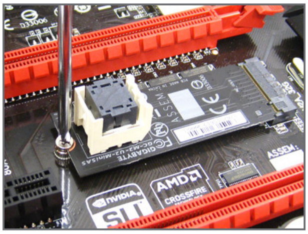
將音效放大器凹處對準插槽凹處，往下壓即可完成更換。

音效放大器晶片夾/音效放大器晶片為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

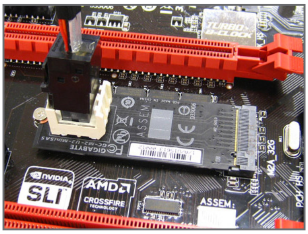
1-10 安裝GC-M2-U2-MiniSAS



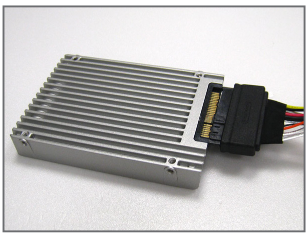
步驟一：
請用螺絲起子依序將螺絲和螺柱拆下，找到適合GC-M2-U2-MiniSAS的螺絲孔位後，先鎖上螺柱，再將其以斜角方式放入插座。



步驟二：
壓住GC-M2-U2-MiniSAS之後，再將螺絲鎖上固定。

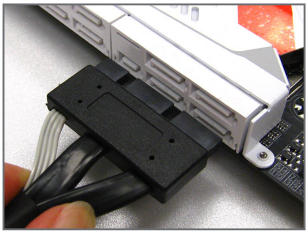


步驟三：
接著移除GC-M2-U2-MiniSAS上的保護蓋，再將SSD排線一端連接至SAS接頭。



步驟四：
將排線的另一端連接至SSD即安裝完成。

1-11 安裝GC-USB3.1 BAY



步驟一：

請先將GC-USB3.1 BAY安裝至機殼內並以螺絲鎖上固定，接著將排線的一端連接至主機板的SATA Express插座。

請連接至 SATA3 0/1 或 SATA3 2/3 的 SATA Express 插座。

步驟二：

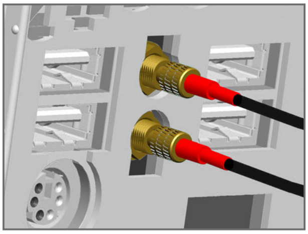
排線的另一端連接至GC-USB3.1 BAY的SATA Express插座。

步驟三：

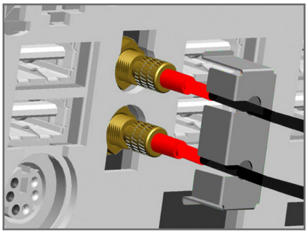
接著將電源供應器上的SATA電源接頭連接至GC-USB3.1 BAY的SATA電源插座。兩組插座皆須接上電源，並以獨立的電源線連接。

須在開機狀態時才能使用 Power Delivery 功能。

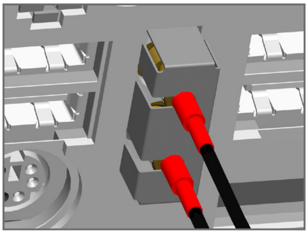
1-12 安裝天線保護蓋(2T2R)



步驟一：
先將天線連接線鎖至後方面板的MMCX天線連接埠。



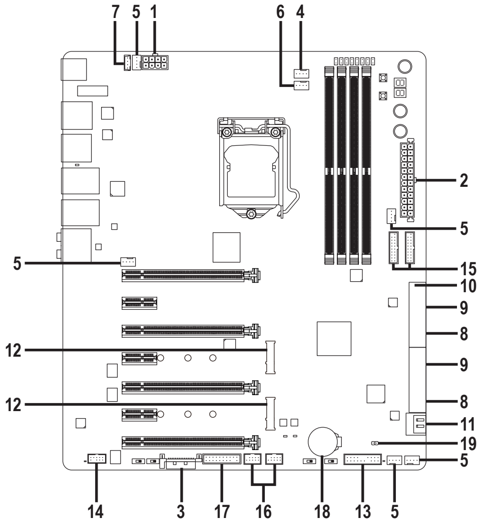
步驟二：
將天線保護蓋的開口端扣至連接線上。



步驟三：
以手指將天線保護蓋壓緊至天線連接埠，如此即可避免天線被不慎的移除。完成後再將天線移至收訊良好處。

請注意天線擺放位置須距離人員20公分以上。

1-13 插座及跳線介紹



1)	ATX_12V_2X4	11)	GSATA3 8/9
2)	ATX	12)	M2B_32G/M2C_32G
3)	ATX4P	13)	F_PANEL
4)	CPU_FAN	14)	F_AUDIO
5)	SYS_FAN1/2/3/4/5	15)	F_USB30_1/F_USB30_2
6)	CPU_OPT	16)	F_USB1/F_USB2
7)	LED_IO	17)	TPM
8)	SATA EXPRESS	18)	BAT
9)	SATA3 0/1/2/3/4/5	19)	CLR_CMOS
10)	SATA3 6/7		

連接各種外接硬體設備時，請注意以下的訊息：

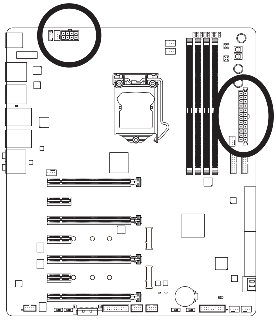
- 請先確認所使用的硬體設備規格與欲連接的插座符合。
- 在安裝各種設備之前，請務必將設備及電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成設備的毀損。
- 安裝好設備欲開啟電源前，請再次確認設備的接頭與插座已緊密結合。

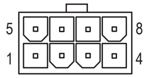
1/2) ATX_12V_2X4/ATX (2x4-pin 12V電源插座及2x12-pin主電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上的所有元件。在插入電源插座前，請先確定電源供應器的電源是關閉的，且所有裝置皆已正確安裝。電源插座有防呆設計，確認正確的方向後插入即可。

12V電源插座主要是提供CPU電源，若沒有接上12V電源插座，系統將不會啟動。

為因應擴充需求，建議您使用輸出功率大的電源供應器(500瓦或以上)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。

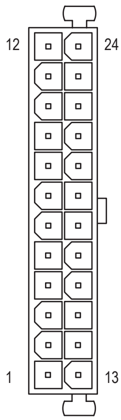




ATX_12V_2X4

ATX_12V_2X4：

接腳	定義
1	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
2	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
3	接地腳
4	接地腳
5	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
6	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
7	+12V
8	+12V



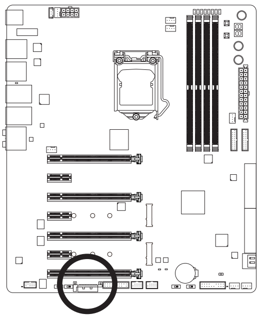
ATX

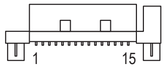
ATX：

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	23	+5V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)
12	3.3V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	24	接地腳 (僅供2x12-pin的電源接頭使用)

3) ATX4P (PCIe電源插座)

此電源插座可以提供額外的電源給主機板上的PCI Express x16插槽，當您同時安裝兩張(含)以上的顯示卡時，建議將電源供應器上的SATA電源接頭連接至此插座，以確保系統穩定度。

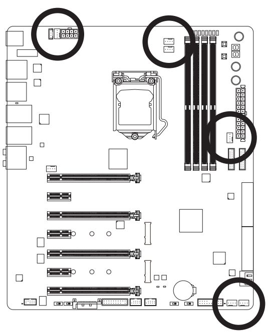


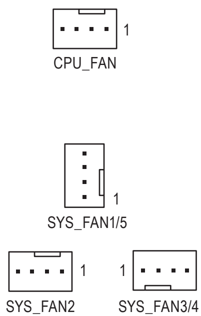


接腳	定義
1	無作用
2	無作用
3	無作用
4	接地腳
5	接地腳
6	接地腳
7	VCC
8	VCC
9	VCC
10	接地腳
11	接地腳
12	接地腳
13	+12V
14	+12V
15	+12V

4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/2/3/4/5 (散熱風扇電源插座)

此主機板的散熱風扇電源插座皆為4-pin。電源插座皆有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇，以達到最佳的散熱效能。





CPU_FAN：

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳

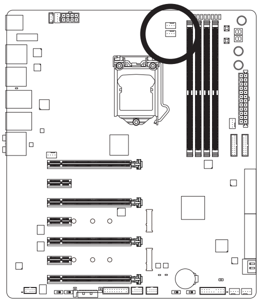
SYS_FAN1/2/3/4/5：

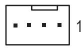
接腳	定義
1	接地腳
2	速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	VCC

- 請務必接上散熱風扇的電源插座，以避免CPU及系統處於過熱的工作環境，若溫度過高可能導致CPU燒毀或是系統當機。
- 這些散熱風扇電源插座並非跳線，請勿放置跳帽在針腳上。

6) CPU_OPT (CPU水冷散熱風扇電源插座)

此水冷散熱風扇電源插座為4-pin。電源插座有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。

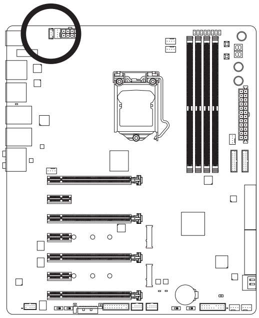




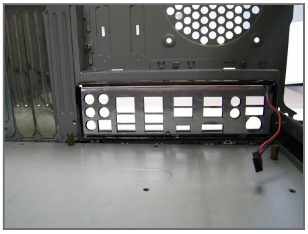
接腳	定義
1	接地腳
2	速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	VCC

7) LED_IO (I/O鐵片燈號電源插座)

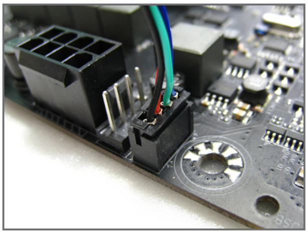
此插座可以提供電源給主機板後方I/O裝置鐵片上的顯示燈。



接腳	定義
1	+5V
2	紅色
3	綠色
4	藍色



步驟一：
將主機板所附的後方I/O裝置鐵片安裝於機殼上。(實際安裝步驟請參考您所欲安裝的機殼所附的使用手冊。)

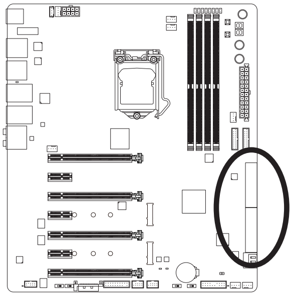


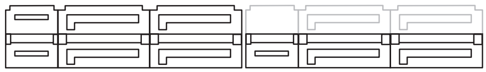
步驟二：
將主機板放進機殼內，正確對到I/O鐵片的位置，並將後方I/O裝置鐵片的電源線接至主機板上的LED_IO插座，即完成安裝。

開啟或關閉後方I/O裝置鐵片的LED顯示請參考第二章—「BIOS組態設定」—「Peripherals」或第五章「獨特功能介紹」—「APP Center\Ambient LED」的說明。

8) SATA EXPRESS (SATA Express插座)

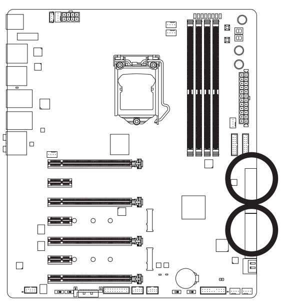
一個SATA Express插座只能連接一個SATA Express裝置。

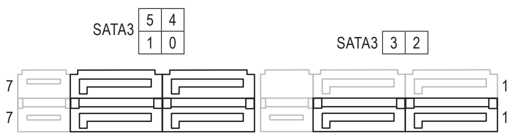




9) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/s插座，由Intel® Z170晶片組控制)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過Intel®晶片組可以建構RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第三章─「建構磁碟陣列」的說明。



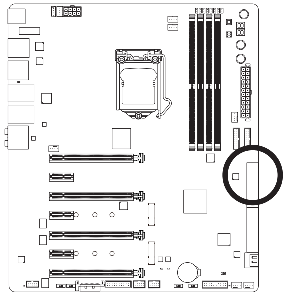


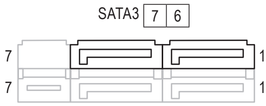
接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

若要啟動熱插拔功能，請參考第二章「BIOS組態設定」─「Peripherals\SATA Configuration」的說明。

10) SATA3 6/7 (SATA 6Gb/s插座 ，由ASMedia® ASM1061晶片控制)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。

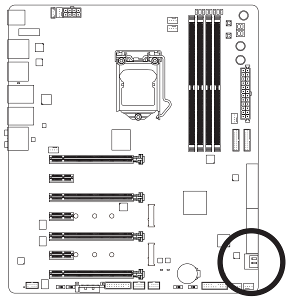


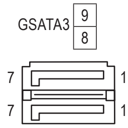


接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

11) GSATA3 8/9 (SATA 6Gb/s插座 ，由ASMedia® ASM1061晶片控制)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。

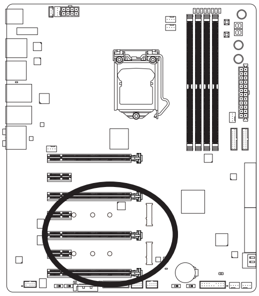


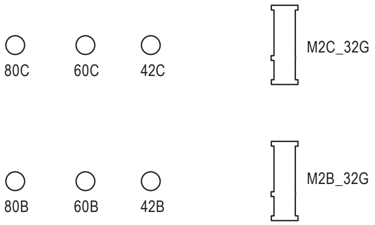


接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

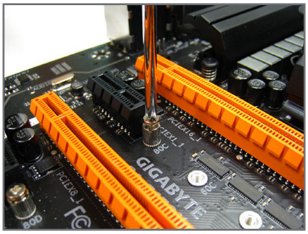
12) M2B_32G/M2C_32G (M.2 Socket 3插座)

這些M.2插座可以支援M.2 SATA SSD及M.2 PCIe SSD，透過Intel®晶片組可以建構RAID磁碟陣列。請注意，若安裝的是M.2 PCIe SSD，無法與其它M.2 SATA SSD或是SATA 硬碟共同建構磁碟陣列；使用M.2 PCIe SSD建構磁碟陣列時，只能在UEFI BIOS設定畫面設定。若您要建構RAID，請參考第三章─「建構磁碟陣列」的說明。

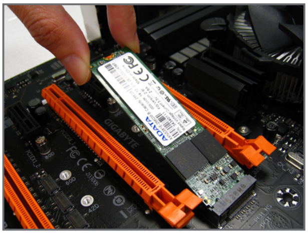




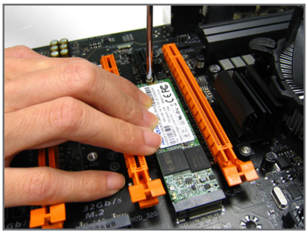
請依下列步驟將M.2 SSD正確地安裝於M.2插座。



步驟一：
請用螺絲起子依序將螺絲和螺柱拆下，依實際要安裝的M.2 SSD規格找到適合螺絲孔位之後，先鎖上螺柱。



步驟二：
將M.2 SSD以斜角方式放入插座。



步驟三：
壓住M.2 SSD之後，再將螺絲鎖上。

步驟四：
如上圖所示即表示安裝完成。

主機板上有3個螺絲孔，請依實際安裝的M.2 SSD規格調整螺絲和螺柱的位置。

▶▶ 安裝不同類型的M.2 SSD時(SATA SSDs、PCIe x4 SSDs、PCIe x2 SSDs)，請依您的SATA控制器模式(AHCI或RAID)，依以下的表格選擇適用的組合方式：

- **AHCI模式：**

M2C_32G M.2 插座

插座 / SSD 類型	SATA3_0	SATA3_1	SATA3_2	SATA3_3	SATA3_4	SATA3_5	SATA3_6	SATA3_7
	SATA Express		SATA Express		SATA Express		-	
SATA SSD	✔	✔	✔	✔	✕	✔	✔	✔
	✔		✔		✕		-	
PCIe x4 SSD	✔	✔	✔	✔	✕	✕	✔	✔
	✔		✔		✔ (註)		-	
PCIe x2 SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		✔		-	
No SSDs Installed	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		✔		-	

✔：支援，✕：不支援。

M2B_32G M.2 插座

插座 / SSD 類型	SATA3_0	SATA3_1	SATA3_2	SATA3_3	SATA3_4	SATA3_5	SATA3_6	SATA3_7
	SATA Express		SATA Express		SATA Express		-	
SATA SSD	✕	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		✔		-	
PCIe x4 SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔ (註)		✔		✔		-	
PCIe x2 SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		✔		-	
No SSDs Installed	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		✔		-	

✔：支援，✕：不支援。

- **RAID模式：**

M2C_32G M.2 插座

插座 / SSD 類型	SATA3_0	SATA3_1	SATA3_2	SATA3_3	SATA3_4	SATA3_5	SATA3_6	SATA3_7
	SATA Express		SATA Express		SATA Express		-	
SATA SSD	✔	✔	✔	✔	✕	✔	✔	✔
	✔		✔		✕		-	
PCIe x4 SSD	✔	✔	✔	✕	✕	✕	✔	✔
	✔		✕		✔ (註)		-	
PCIe x2 SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✕	✔	✔
	✔		✔		✕		-	
No SSDs Installed	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		✔		-	

✔：支援，✕：不支援。

M2B_32G M.2 插座

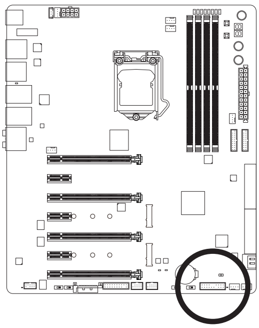
插座 / SSD 類型	SATA3_0	SATA3_1	SATA3_2	SATA3_3	SATA3_4	SATA3_5	SATA3_6	SATA3_7
	SATA Express		SATA Express		SATA Express		-	
SATA SSD	✕	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		✕		-	
PCIe x4 SSD	✔	✔	✔	✔	✕	✔	✕	✕
	✔ (註)		✔		✕		-	
PCIe x2 SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✕	✕	✕
	✔		✔		✕		-	
No SSDs Installed	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔		✔		-	

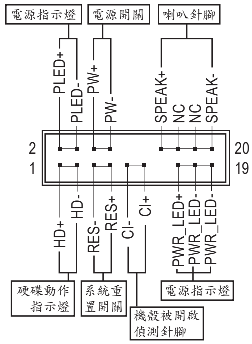
✔：支援，✕：不支援。

(註)　PCIe x4 SSD 的頻寬降為x2。

13) F_PANEL (前端控制面板插座)

電腦機殼的電源開關、系統重置開關、喇叭、機殼被開啟偵測開關/感應器及系統運作指示燈等可以接至此插座。請依據下列的針腳定義連接，連接時請注意針腳的正負(+/-)極。





- **PLED/PWR_LED**－電源指示燈(黃色/紫色)：

系統狀態	燈號
S0	燈亮
S3/S4/S5	燈滅

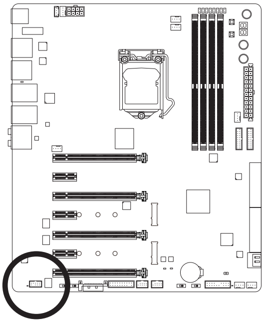
連接至機殼前方面板的電源指示燈。當系統正在運作時，指示燈為持續亮著；系統進入休眠模式(S3/S4)及關機(S5)時，則為熄滅。

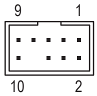
- **PW**－電源開關(紅色)：
  連接至電腦機殼前方面板的主電源開關鍵。您可以在BIOS組態中設定此按鍵的關機方式(請參考第二章「BIOS組態設定」－「Power Management」的說明)。
- **SPEAK**－喇叭針腳(橘色)：
  連接至電腦機殼前方面板的喇叭。系統會以不同的嗶聲來反應目前的開機狀況，通常正常開機時，會有一嗶聲。
- **HD**－硬碟動作指示燈(藍色)：
  連接至電腦機殼前方面板的硬碟動作指示燈。當硬碟有存取動作時指示燈即會亮起。
- **RES**－系統重置開關(綠色)：
  連接至電腦機殼前方面板的重置開關(Reset)鍵。在系統當機而無法正常重新開機時，可以按下重置開關鍵來重新啟動系統。
- **CI**－電腦機殼被開啟偵測針腳(灰色)：
  連接至電腦機殼的機殼被開啟偵測開關/感應器，以偵測機殼是否曾被開啟。若要使用此功能，需搭配具有此設計的電腦機殼。
- **NC** (橘色)：無作用。

電腦機殼的前方控制面板設計會因不同機殼而有不同，主要包括電源開關、系統重置開關、電源指示燈、硬碟動作指示燈、喇叭等，請依機殼上的訊號線連接。

14) F_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以支援HD (High Definition，高傳真)音效模組。您可以連接機殼前方面板的音效模組至此插座，安裝前請先確認音效模組的接腳定義是否與插座吻合，若安裝不當可能造成設備無法使用甚至損毀。





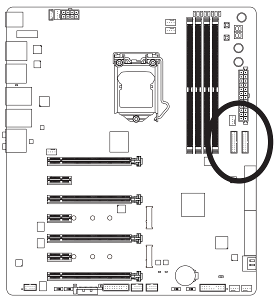
HD 接頭定義：

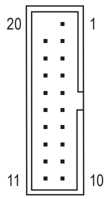
接腳	定義
1	MIC2_L
2	接地腳
3	MIC2_R
4	無作用
5	LINE2_R
6	偵測
7	接地腳
8	無接腳
9	LINE2_L
10	偵測

有部份市售機殼的前方音源連接線並非模組化，而各機殼的音源連接線定義或有不同，如何連接請洽機殼製造商。

15) F_USB30_1/F_USB30_2 (USB 3.0/2.0連接埠擴充插座)

這些插座支援USB 3.0/2.0規格，一個插座可以接出兩個USB連接埠。若要選購內含2個USB 3.0/2.0連接埠的3.5吋前置擴充面板，您可以聯絡當地代理商購買。



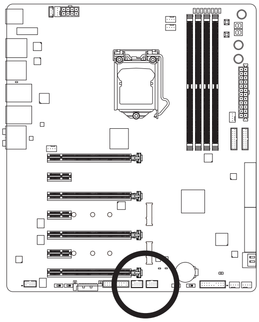


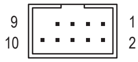
接腳	定義	接腳	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地腳
4	接地腳	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地腳
7	接地腳	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	無作用	20	無接腳

連接USB擴充面板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成USB擴充面板的毀損。

16) F_USB1/F_USB2 (USB 2.0/1.1連接埠擴充插座)

這些插座支援USB 2.0/1.1規格，透過USB擴充擋板，一個插座可以接出兩個USB連接埠。USB擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。



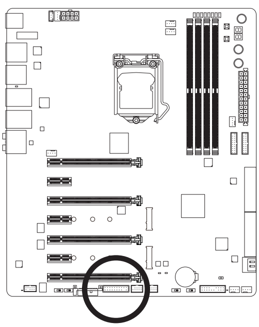


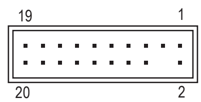
接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

- 請勿將2x5-pin的IEEE 1394擴充擋板連接至USB 2.0/1.1連接埠擴充插座。
- 連接USB擴充擋板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成USB擴充擋板的毀損。

17) TPM (安全加密模組連接插座)

您可以連接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模組至此插座。

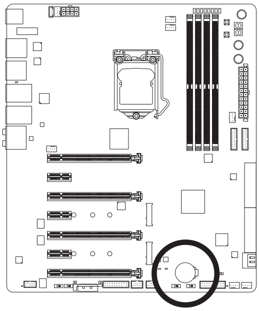


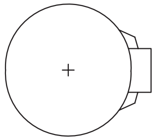


接腳	定義	接腳	定義
1	LCLK	11	LAD0
2	接地腳	12	接地腳
3	LFRAME	13	無作用
4	無接腳	14	無作用
5	LRESET	15	SB3V
6	無作用	16	SERIRQ
7	LAD3	17	接地腳
8	LAD2	18	無作用
9	VCC3	19	無作用
10	LAD1	20	SUSCLK

18) BAT (電池)

此電池提供電腦系統於關閉電源後仍能記憶CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)所需的電力，當此電池的電力不足時，會造成CMOS的資料錯誤或遺失，因此當電池電力不足時必須更換。





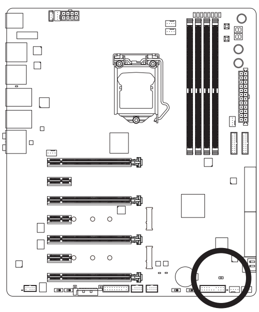
您也可以利用拔除電池來清除CMOS資料：

1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將電池從電池座中取出，等候約一分鐘。(或是使用如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極，造成其短路約五秒鐘)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。

- 更換電池前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 更換電池時請更換相同型號的電池，不正確的型號可能引起爆炸的危險。
- 若無法自行更換電池或不確定電池型號時，請聯絡購買店家或代理商。
- 安裝電池時，請注意電池上的正(+)負(-)極(正極須向上)。
- 更換下來的舊電池須依當地法規處理。

19) CLR_CMOS (清除CMOS資料功能針腳)

利用此針腳可以將主機板的BIOS設定資料清除，回到出廠設定值。如果您要清除CMOS資料時，請使用如螺絲起子之類的金屬物同時碰觸兩支針腳數秒鐘。



 開路：一般運作

 短路：清除CMOS資料

- 清除CMOS資料前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 開機後請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章－「BIOS組態設定」的說明)。

第二章　　BIOS 組態設定

BIOS (Basic Input and Output System，基本輸入輸出系統)經由主機板上的CMOS晶片，紀錄著系統各項硬體設備的設定參數。主要功能為開機自我測試(POST，Power-On Self-Test)、保存系統設定值及載入作業系統等。BIOS包含了BIOS設定程式，供使用者依照需求自行設定系統參數，使電腦正常工作或執行特定的功能。

記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應，因此當系統電源關閉時，這些資料並不會遺失，當下次再開啟電源時，系統便能讀取這些設定資料。

若要進入BIOS設定程式，電源開啟後，BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。

當您需要更新BIOS，可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法：Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS設定程式內更新BIOS的軟體，讓使用者不需進入作業系統，就可以輕鬆的更新或備份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows作業系統內更新BIOS的軟體，透過與網際網路的連結，下載及更新最新版本的BIOS。

欲瞭解Q-Flash及@BIOS的詳細使用方法，請參考第五章－「BIOS更新方法介紹」的說明。

- 更新BIOS有其潛在的風險，如果您使用目前版本的BIOS沒有問題，我們建議您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，請小心的執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。
- 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值，因為可能因此造成系統不穩定或其它不可預期的結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時，請試著清除CMOS設定值資料，將BIOS設定回復至出廠預設值。(清除CMOS設定值，請參考第二章－「Load Optimized Defaults」的說明，或是參考第一章－「電池」或「CLR_CMOS針腳/按鈕」的說明。)

2-1 開機畫面

電源開啟後，會看到如以下的開機Logo畫面：

功能鍵說明：

<DEL>：BIOS SETUP\Q-FLASH

按<Delete>鍵進入BIOS設定程式主畫面，或透過BIOS設定程式進入Q-Flash。

<F9>：SYSTEM INFORMATION

顯示系統資訊。

<F12>：BOOT MENU

Boot Menu功能讓您不需進入BIOS設定程式就能設定第一優先開機裝置。使用<↑>或<↓>鍵選擇欲作為第一優先開機的裝置，然後按<Enter>鍵確認。系統會直接由所設定的裝置開機。

注意：在此畫面所做的設定只適用於該次開機。重新開機後系統仍會以在BIOS設定程式內的開機順序設定為主。

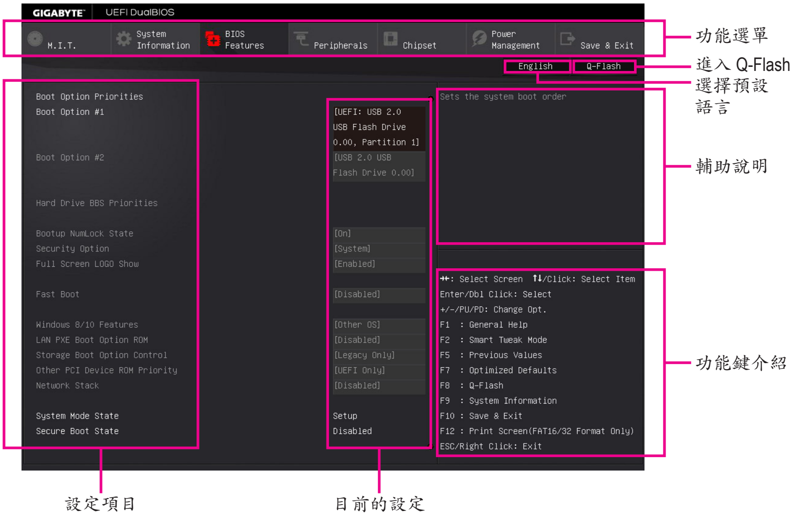
<END>：Q-FLASH

按<End>鍵讓您不需進入BIOS設定程式就能直接進入Q-Flash。

2-2 BIOS設定程式主畫面

BIOS設定程式主畫面讓您選擇各種不同設定選單，您可以使用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單，也可以使用滑鼠選擇所要的選項。

(BIOS範例版本：D34)



Classic Setup操作按鍵

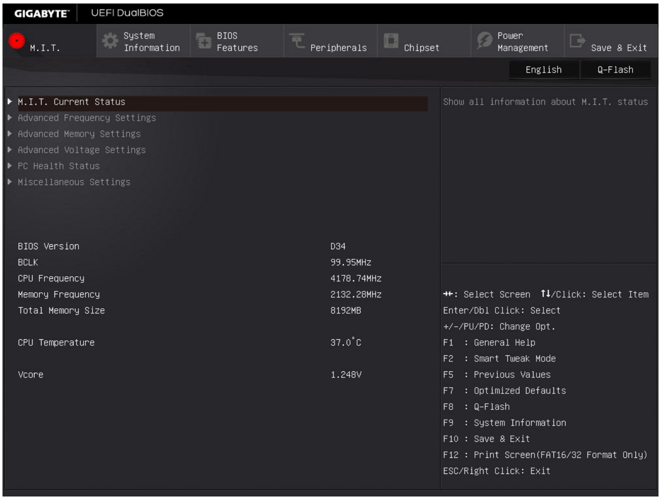
<←><→>	向左或向右移動光棒選擇功能選單
<↑><↓>	向上或向下移動光棒選擇設定項目
<Enter>	確定選項設定值或進入功能選單
<+>/<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值
<->/<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值
<F1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(僅適用於子選單)
<F7>	可載入該畫面之最佳化預設值(僅適用於子選單)
<F8>	進入Q-Flash畫面
<F9>	顯示系統資訊
<F10>	是否儲存設定並離開BIOS設定程式
<F12>	擷取目前畫面，並自動存至USB碟
<Esc>	離開目前畫面，或從主畫面離開BIOS設定程式

- 若系統運作不穩定時，請選擇「Load Optimized Defaults」，即可載入出廠的預設值。
- 實際的BIOS設定畫面可能會因不同的BIOS版本而有差異，本章節的BIOS設定程式畫面僅供參考。

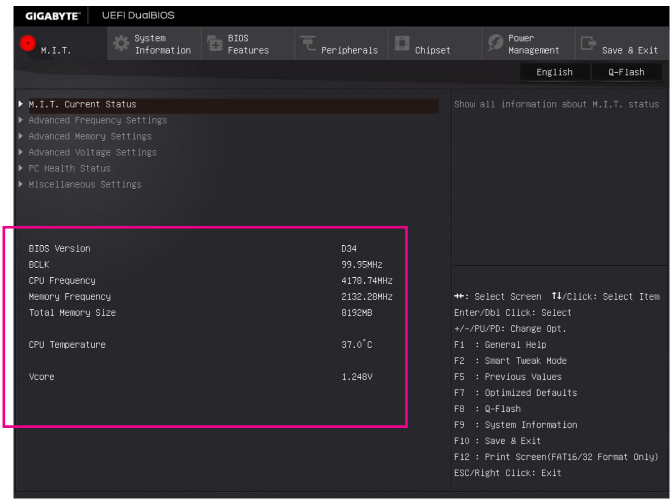
BIOS設定程式功能選單

- **M.I.T. (頻率/電壓控制)**
  提供調整CPU/記憶體等的頻率、倍頻、電壓的選項並且顯示系統/CPU自動偵測到的溫度、電壓及風扇轉速等資訊。
- **System Information (系統資訊)**
  設定BIOS設定程式的預設顯示語言及系統日期/時間。
- **BIOS Features (BIOS功能設定)**
  設定開機裝置的優先順序及CPU進階功能等。
- **Peripherals (整合週邊設定)**
  設定所有的週邊設備，如USB及顯示設定等。
- **Chipset (晶片組設定)**
  設定晶片組功能相關選項，如SATA及內建網路等。
- **Power Management (省電功能設定)**
  設定系統的省電功能運作方式。
- **Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)**
  儲存已變更之設定值至CMOS並離開BIOS設定程式。或將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)。也可在此畫面執行「Load Optimized Defaults」載入BIOS的最佳化預設值。

2-3 M.I.T. (頻率/電壓控制)



系統是否會依據您所設定的超頻或超電壓值穩定運作，需視整體系統配備而定。不當的超頻或超電壓可能會造成CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項，因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。(若自行設定錯誤，可能會造成系統不開機，您可以清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。)

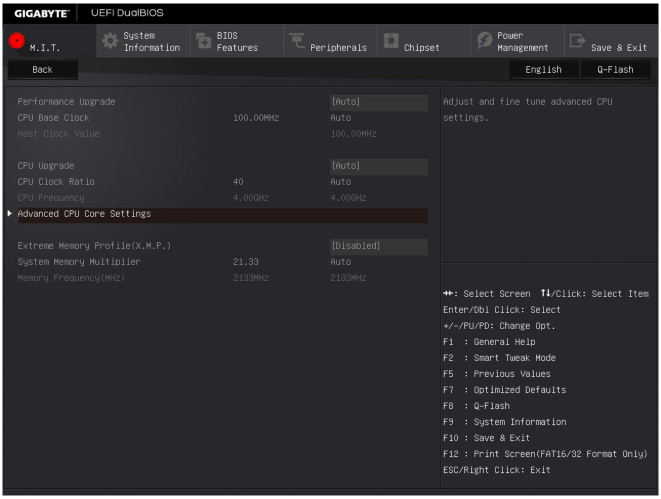


此畫面提供BIOS版本、CPU基頻、CPU時脈、記憶體時脈、記憶體總容量、CPU溫度、CPU電壓等相關資訊。

M.I.T. Current Status

此畫面顯示CPU/記憶體的時脈與參數相關資訊。

Advanced Frequency Settings



Performance Upgrade (註)

此選項提供您五種不同的超頻組合。選項有:20% Upgrade、40% Upgrade、60% Upgrade、80% Upgrade、100% Upgrade。(預設值:Auto)

CPU Base Clock (CPU基頻調整)

此選項提供您一次以0.01 MHz為單位調整CPU的基頻。(預設值:Auto)

強烈建議您依照處理器規格來調整處理器的頻率。

Host Clock Value

此數值會隨著「CPU Base Clock」所調整的數值而更動。

CPU Upgrade (註)

此選項提供您調整CPU的時脈,可設定的選項會依CPU而不同。(預設值:Auto)

CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整)

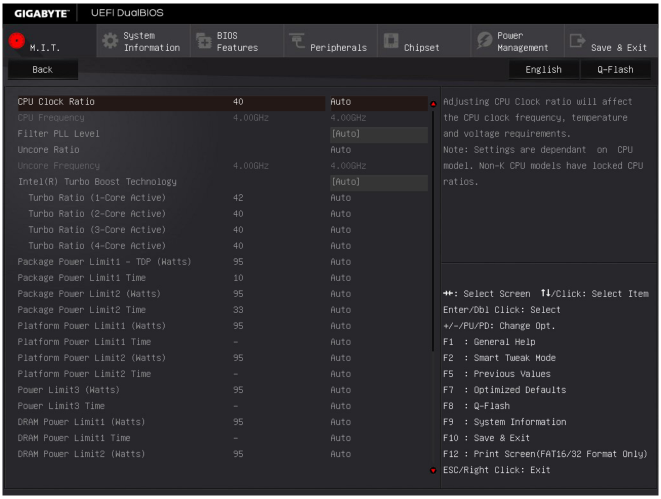
此選項提供您調整CPU的倍頻,可調整範圍會依CPU種類自動偵測。

CPU Frequency (CPU內頻)

此選項顯示目前CPU的運作頻率。

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU獨特技術的詳細資料,請至Intel®官方網站查詢。

Advanced CPU Core Settings



CPU Clock Ratio、CPU Frequency
以上選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

Uncore Ratio (CPU Uncore倍頻調整)
此選項提供您調整CPU Uncore的倍頻，可調整範圍會依CPU種類自動偵測。

Uncore Frequency (CPU Uncore頻率)
此選項顯示目前CPU Uncore的運作頻率。

Intel(R) Turbo Boost Technology (註)
此選項提供您選擇是否啟動Intel® CPU加速模式。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

Turbo Ratio (註)
此選項提供您調整不同數目的CPU核心開啟時的加速比率，可設定範圍依CPU而定。(預設值：Auto)

Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time
這些選項提供您設定CPU加速模式時的功耗極限以及停留在設定極限的時間長度。當超過設定的數值時，CPU將會自動降低核心運作頻率，以減少耗電量。若設為「Auto」，BIOS會依據CPU規格設定此數值。(預設值：Auto)

Core Current Limit (Amps)
此選項提供您設定CPU加速模式時的電流極限。當CPU電流超過設定的數值時，CPU將會自動降低核心運作頻率，以降低電流。若設為「Auto」，BIOS會依據CPU規格設定此數值。(預設值：Auto)

No. of CPU Cores Enabled (啟動CPU核心數) (註)
此選項提供您選擇使用多核心技術的Intel® CPU時，設定欲開啟的CPU核心數(可開啟的數量依CPU而不同)。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel®官方網站查詢。

☞ **Hyper-Threading Technology (啟動CPU超執行緒技術)** (註一)

此選項提供您選擇是否在使用具備超執行緒技術的Intel® CPU時,啟動CPU超執行緒功能。請注意此功能只適用於支援多處理器模式的作業系統。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel® C1E功能)** (註一)

此選項提供您選擇是否啟動Intel® CPU Enhanced Halt (C1E) (系統閒置狀態時的CPU節能功能)。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時,降低CPU時脈及電壓,以減少耗電量。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

☞ **C3 State Support** (註一)

此選項提供您選擇是否讓CPU進入C3狀態。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時,降低CPU時脈及電壓,以減少耗電量。此選項將比C1狀態進入更深層的省電模式。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

☞ **C6/C7 State Support** (註一)

此選項提供您選擇是否讓CPU進入C6/C7狀態。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時,降低CPU時脈及電壓,以減少耗電量。此選項將比C3狀態進入更深層的省電模式。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

☞ **C8 State Support** (註一)

此選項提供您選擇是否讓CPU進入C8狀態。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時,降低CPU時脈及電壓,以減少耗電量。此選項將比C6/C7狀態進入更深層的省電模式。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

☞ **Package C State Limit** (註一)

此選項提供您選擇處理器C State最大可到達的等級。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

☞ **CPU Thermal Monitor (Intel® TM功能)** (註一)

此選項提供您選擇是否啟動Intel® Thermal Monitor (CPU過溫防護功能)。啟動此選項可以在CPU溫度過高時,降低CPU時脈及電壓。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

☞ **CPU EIST Function (Intel® EIST功能)** (註一)

此選項提供您選擇是否啟動Enhanced Intel® Speed Step (EIST)技術。EIST技術能夠根據CPU的負荷情況,有效率地調整CPU頻率及核心電壓,以減少耗電量及熱能的產生。若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (註二)

開啟此選項BIOS可讀取XMP規格記憶體模組的SPD資料,可強化記憶體效能。

- ▸▸ Disabled　關閉此功能。(預設值)
- ▸▸ Profile1　設定組合一。
- ▸▸ Profile2 (註二)　設定組合二。

☞ **System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)**

此選項提供您調整記憶體的倍頻。若設為「Auto」,BIOS將依記憶體SPD資料自動設定。(預設值:Auto)

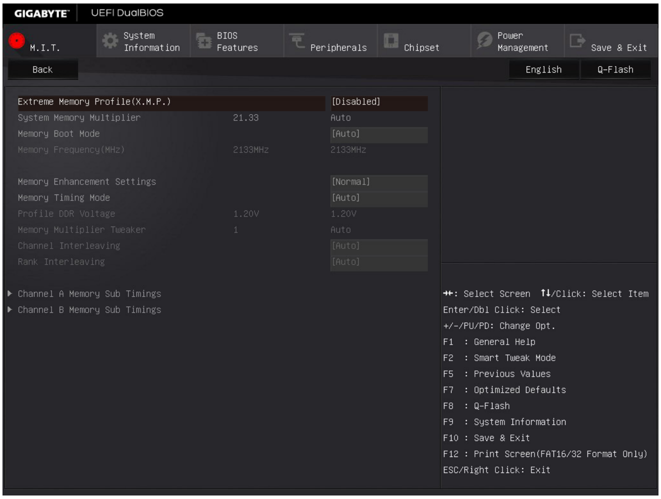
(註一)　此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU獨特技術的詳細資料,請至Intel®官方網站查詢。

(註二)　此選項僅開放給有支援此功能的CPU及記憶體模組。

☞ **Memory Frequency (MHz) (記憶體時脈調整)**

此選項第一個數值為您所安裝的記憶體時脈，第二個數值則依據您所設定的「System Memory Multiplier」而定。

▶ Advanced Memory Settings



☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) (註)、System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)、Memory Frequency(MHz) (記憶體時脈調整)**

以上選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

☞ **Memory Boot Mode (註)**

提供您調整記憶體偵測及效能強化設定。

- ▸▸ Auto　BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- ▸▸ Enable Fast Boot　省略部份記憶體偵測及效能強化程序以加速記憶體啟動流程。
- ▸▸ Disable Fast Boot　每一開機階段皆執行記憶體偵測及效能強化步驟。

☞ **Memory Enhancement Settings (增進記憶體效能)**

此選項提供三種不同增進記憶體效能的組合：Normal (基本效能)、Enhanced Stability (增強穩定性)及Enhanced Performance (增強效能)。(預設值：Normal)

☞ **Memory Timing Mode**

當此選項被設為「Manual」或「Advanced Manual」時，「Memory Multiplier Tweaker」、「Channel Interleaving」、「Rank Interleaving」及記憶體時序調整設定選項將開放為可手動調整。選項包括：Auto (預設值)、Manual及Advanced Manual。

☞ **Profile DDR Voltage**

使用不支援XMP規格的記憶體或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Disabled」時，此選項會依記憶體規格顯示；「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Profile1」或「Profile2」時，此選項會依XMP規格記憶體模組的SPD資料顯示。

(註)　此選項僅開放給有支援此功能的CPU及記憶體模組。

☞ Memory Multiplier Tweaker

此選項提供不同等級的記憶體自動調校設定。(預設值：Auto)

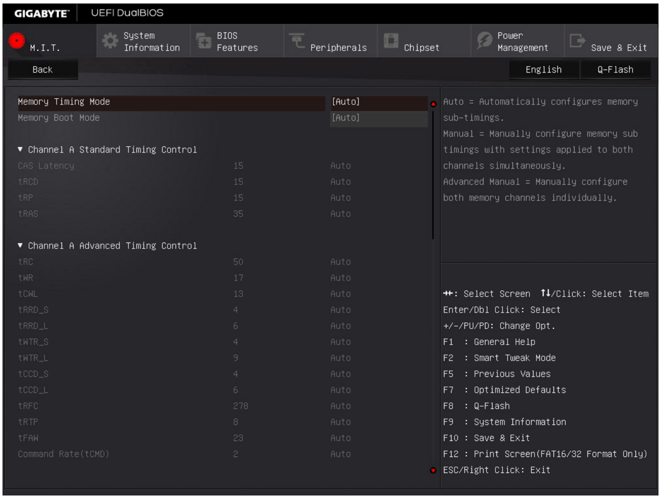
☞ Channel Interleaving

此選項提供您選擇是否開啟記憶體通道間交錯存取的功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同通道進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ Rank Interleaving

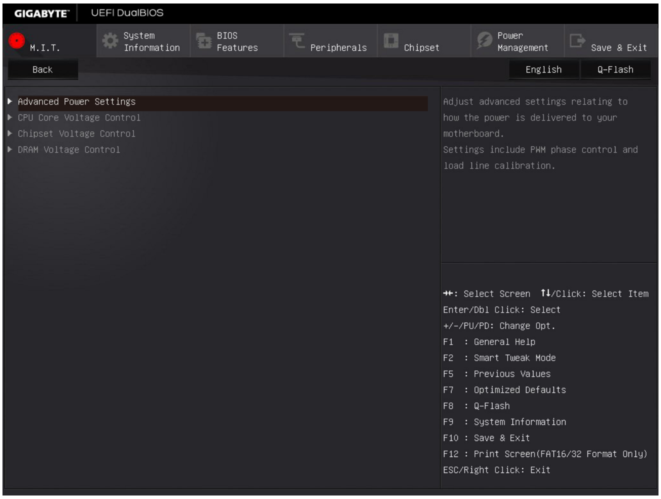
此選項提供您選擇是否開啟記憶體rank的交錯存取功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同rank進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

▸ Channel A/B Memory Sub Timings

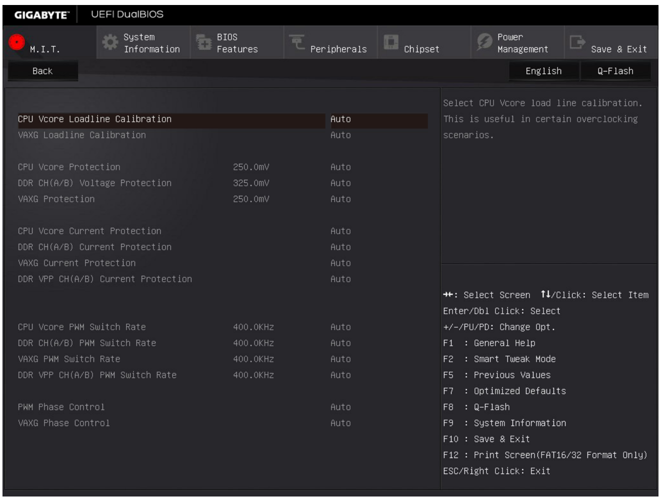


此畫面可讓您調整每一通道記憶體的時序。這些選單只有在「Memory Timing Mode」設為「Manual」或「Advanced Manual」時，才能開放設定。請注意！在您調整完記憶體時序後，可能會發生系統不穩或不開機的情況，您可以載入最佳化設定或清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。

Advanced Voltage Settings



Advanced Power Settings



☞ CPU Vcore Loadline Calibration

此選項提供您設定CPU Vcore電壓的Load-Line Calibration幅度，由高至低依序為Extreme、Turbo、High、Medium、Low及Standard。幅度越高可使CPU Vcore電壓在重載時能跟BIOS的電壓設定值較為一致。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能並且依Intel®的規範調整電壓值。(預設值：Auto)

☞ VAXG Loadline Calibration

此選項提供您設定CPU VAXG電壓的Load-Line Calibration幅度，由高至低依序為Extreme、Turbo、High、Medium、Low及Standard。幅度越高可使CPU VAXG電壓在重載時能跟BIOS的電壓設定值較為一致。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能並且依Intel®的規範調整電壓值。(預設值：Auto)

☞ CPU Vcore Protection

此選項提供您調整CPU Vcore電壓最大過電壓保護值。可設定範圍為150.0mV~400.0mV。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ DDR CH(A/B) Voltage Protection

此選項提供您調整記憶體通道A/B電壓的過電流保護值。可設定範圍為200.0mV~500.0mV。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ VAXG Protection

此選項提供您調整CPU VAXG電壓最大過電壓保護值。可設定範圍為150.0mV~400.0mV。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ CPU Vcore Current Protection

此選項提供您調整CPU Vcore電壓的過電流保護值。

- ►► Auto　BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- ►► Standard~Extreme　以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度調整CPU Vcore電壓的過電流保護值。

☞ DDR CH(A/B) Current Protection

此選項提供您調整記憶體通道電壓的過電流保護值。

- ►► Auto　BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- ►► Standard~Extreme　以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度調整記憶體通道A/B電壓的過電流保護值。

☞ VAXG Current Protection

此選項提供您調整CPU VAXG電壓的過電流保護值。

- ►► Auto　BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- ►► Standard~Extreme　以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度調整記憶體通道C/D電壓的過電流保護值。

☞ DDR VPP CH(A/B) Current Protection

此選項提供您調整記憶體通道VPP電壓的過電流保護值。

- ►► Auto　BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- ►► Standard~Extreme　以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度調整記憶體通道VPP電壓的過電流保護值。

☞ CPU Vcore PWM Switch Rate

此選項提供您調整CPU Vcore的PWM工作頻率。可設定範圍為300.0KHz~500.0KHz。(預設值：Auto)

☞ DDR CH(A/B) PWM Switch Rate

此選項提供您調整記憶體通道A/B的PWM工作頻率。可設定範圍為300.0KHz~500.0KHz。(預設值：Auto)

☞ **VAXG PWM Switch Rate**

此選項提供您調整CPU VAXG電壓PWM工作頻率。可設定範圍為300.0KHz~500.0KHz。(預設值：Auto)

☞ **DDR VPP CH(A/B) PWM Switch Rate**

此選項提供您調整記憶體通道VPP電壓PWM工作頻率。可設定範圍為300.0KHz~500.0KHz。(預設值：Auto)

☞ **PWM Phase Control**

此選項提供您根據不同的CPU負載，自動切換PWM相位的功能，省電程度由低至高依序為eXm Perf (Extreme Performance)、High Perf (High Performance)、Perf (Performance)、Balanced、Mid PWR (Mid Power)及Lite PWR (Light Power)。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ **VAXG Phase Control**

此選項提供您自動切換VAXG PWM相位的功能，省電程度由低至高依序為eXm Perf (Extreme Performance)、High Perf (High Performance)、Perf (Performance)、Balanced、Mid PWR (Mid Power)及Lite PWR (Light Power)。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

▶ CPU Core Voltage Control

此畫面提供可調整CPU電壓的選項。

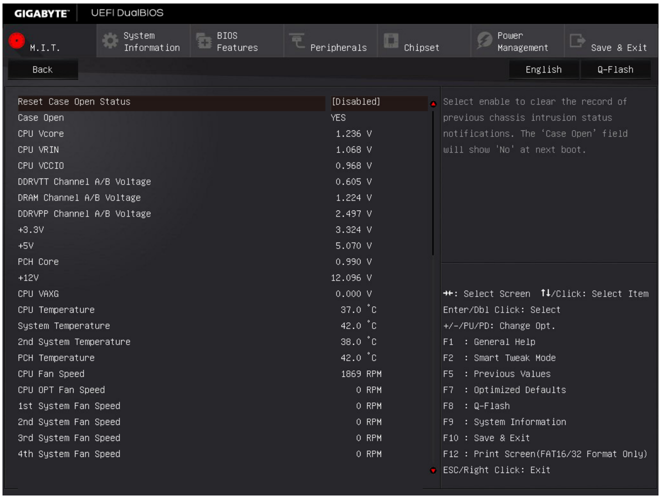
▶ Chipset Voltage Control

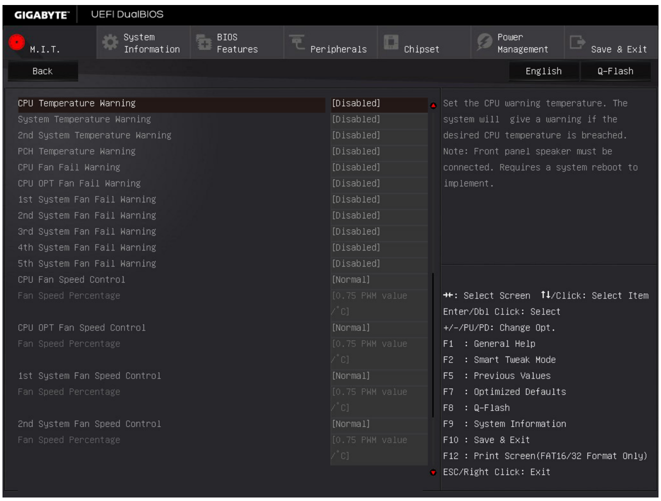
此畫面提供可調整晶片組電壓的選項。

▶ DRAM Voltage Control

此畫面提供可控制記憶體電壓的選項。

PC Health Status





Reset Case Open Status (重置機殼狀況)

- Disabled　保留之前機殼被開啟狀況的紀錄。(預設值)
- Enabled　清除之前機殼被開啟狀況的紀錄。

Case Open (機殼被開啟狀況)

此欄位顯示主機板上的「CI針腳」透過機殼上的偵測裝置所偵測到的機殼被開啟狀況。如果電腦機殼未被開啟，此欄位會顯示「No」；如果電腦機殼被開啟過，此欄位則顯示「Yes」。如果您希望清除先前機殼被開啟狀況的紀錄，請將「Reset Case Open Status」設為「Enabled」並重新開機即可。

☞ **CPU Vcore/CPU VRIN/CPU VCCIO/DDRVTT Channel A/B Voltage/DRAM Channel A/B Voltage/ DDRVPP Channel A/B Voltage/+3.3V/+5V/PCH Core/+12V/CPU VAXG (偵測系統電壓)**

顯示系統目前的各電壓值。

☞ **CPU/PCH Temperature (偵測CPU/晶片組溫度)**

顯示目前主機板上CPU/晶片組溫度。

☞ **System Temperature/2nd System Temperature (偵測系統溫度)**

顯示目前主機板上的系統溫度感應器(System Temperature Sensors)所偵測到的溫度。

☞ **CPU/CPU OPT/System Fan Speed (偵測風扇轉速)**

顯示CPU、水冷風扇及各系統風扇目前的轉速。

☞ **CPU/System/PCH Temperature Warning (CPU/系統/晶片組溫度警告)**

此選項提供您選擇設CPU/系統/晶片組過溫警告的溫度。當溫度超過此選項所設定的數值時,系統將會發出警告聲。選項包括:Disabled (預設值,關閉溫度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、 90°C/194°F。

☞ **CPU/CPU OPT/System Fan Fail Warning (CPU/水冷/系統風扇故障警告功能)**

此選項提供您選擇是否啟動風扇故障警告功能。啟動此選項後,當風扇沒有接上或故障的時候,系統將會發出警告聲。此時請檢查風扇的連接或運作狀況。(預設值:Disabled)

☞ **CPU Fan Speed Control (CPU智慧風扇轉速控制,控制CPU_FAN插座)**

此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能,並且可以調整風扇運轉速度。

- ▸▸ Normal 風扇轉速會依CPU溫度而有所不同,並可視個人的需求,在System Information Viewer 中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ▸▸ Silent 風扇將以低速運作。
- ▸▸ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」選項選擇風扇的轉速。
- ▸▸ Full Speed 風扇將以全速運作。

☞ **Fan Speed Percentage (智慧風扇轉速選擇)**

此選項提供您選擇智慧風扇轉速。此選項只有在「CPU Fan Speed Control」設為「Manual」時,才能開放設定。選項有:0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

☞ **CPU OPT Fan Speed Control (CPU水冷智慧風扇轉速控制,控制CPU_OPT插座)**

此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能,並且可以調整風扇運轉速度。

- ▸▸ Normal 風扇轉速會依CPU溫度而有所不同,並可視個人的需求,在System Information Viewer 中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ▸▸ Silent 風扇將以低速運作。
- ▸▸ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」選項選擇風扇的轉速。
- ▸▸ Full Speed 風扇將以全速運作。

☞ **Fan Speed Percentage (智慧風扇轉速選擇)**

此選項提供您選擇智慧風扇轉速。此選項只有在「CPU OPT Fan Speed Control」設為「Manual」時,才能開放設定。選項有:0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

☞ **1st System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制,控制SYS_FAN1插座)**

此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能,並且可以調整風扇運轉速度。

- ▸▸ Normal 風扇轉速會依系統溫度而有所不同,並可視個人的需求,在System Information Viewer中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ▸▸ Silent 風扇將以低速運作。
- ▸▸ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」選項選擇風扇的轉速。
- ▸▸ Full Speed 風扇將以全速運作。

☞ **Fan Speed Percentage (智慧風扇轉速選擇)**

此選項提供您選擇智慧風扇轉速。此選項只有在「1st System FAN Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

☞ **2nd System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制，控制SYS_FAN2插座)**

此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整風扇運轉速度。

- ►► Normal 風扇轉速會依系統溫度而有所不同，並可視個人的需求，在System Information Viewer中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ►► Silent 風扇將以低速運作。
- ►► Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」選項選擇風扇的轉速。
- ►► Full Speed 風扇將以全速運作。

☞ **Fan Speed Percentage (智慧風扇轉速選擇)**

此選項提供您選擇智慧風扇轉速。此選項只有在「2nd System Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

☞ **3rd System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制，控制SYS_FAN3插座)**

此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整風扇運轉速度。

- ►► Normal 風扇轉速會依系統溫度而有所不同，並可視個人的需求，在System Information Viewer中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ►► Silent 風扇將以低速運作。
- ►► Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」選項選擇風扇的轉速。
- ►► Full Speed 風扇將以全速運作。

☞ **Fan Speed Percentage (智慧風扇轉速選擇)**

此選項提供您選擇智慧風扇轉速。此選項只有在「3rd System Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

☞ **4th System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制，控制SYS_FAN4插座)**

此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整風扇運轉速度。

- ►► Normal 風扇轉速會依系統溫度而有所不同，並可視個人的需求，在System Information Viewer中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ►► Silent 風扇將以低速運作。
- ►► Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」選項選擇風扇的轉速。
- ►► Full Speed 風扇將以全速運作。

☞ **Fan Speed Percentage (智慧風扇轉速選擇)**

此選項提供您選擇智慧風扇轉速。此選項只有在「4th System Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

☞ **5th System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制，控制SYS_FAN5插座)**

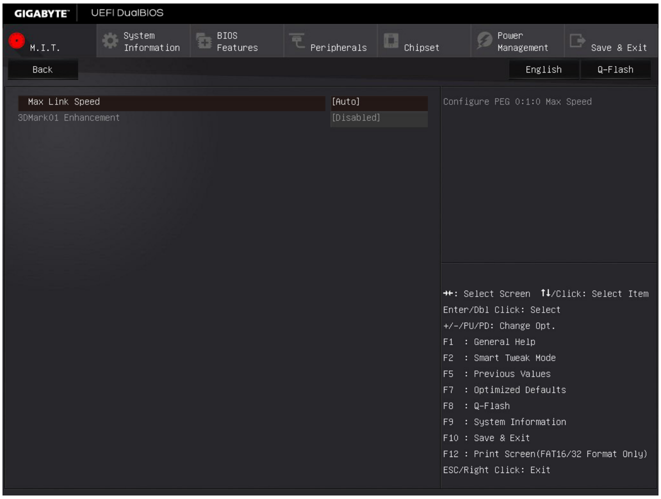
此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整風扇運轉速度。

- ►► Normal 風扇轉速會依系統溫度而有所不同，並可視個人的需求，在System Information Viewer中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ►► Silent 風扇將以低速運作。
- ►► Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」選項選擇風扇的轉速。
- ►► Full Speed 風扇將以全速運作。

☞ **Fan Speed Percentage (智慧風扇轉速選擇)**

此選項提供您選擇智慧風扇轉速。此選項只有在「5th System Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

Miscellaneous Settings



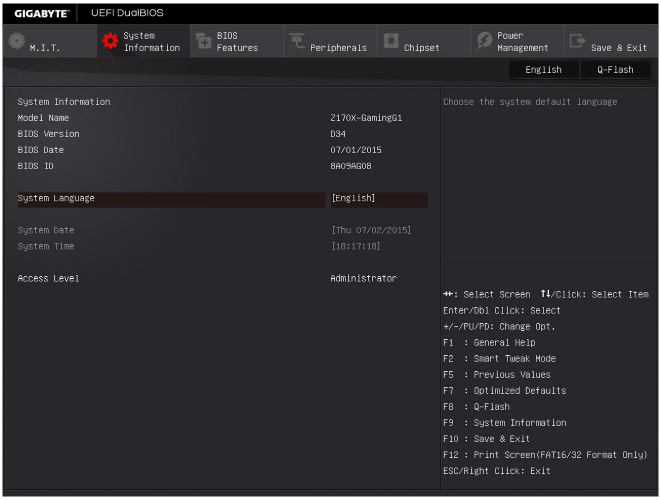
Max Link Speed

此選項提供您選擇設定PCI Express插槽要以Gen 1、Gen 2或Gen 3模式運作。實際運作模式仍需以各插槽的規格為主。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

3DMark01 Enhancement

此選項提供您選擇是否強化對早期硬體測試軟體的測試效能。(預設值：Disabled)

2-4 System Information (系統資訊)



此畫面提供您主機板型號及BIOS 版本等資訊。您可以選擇BIOS設定程式所要使用的語言或是設定系統時間。

☞ System Language (設定使用語言)

此選項提供您選擇BIOS設定程式內所使用的語言。

☞ System Date (日期設定)

設定電腦系統的日期，格式為「星期(僅供顯示)/月/日/年」。若要切換至「月」、「日」、「年」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。

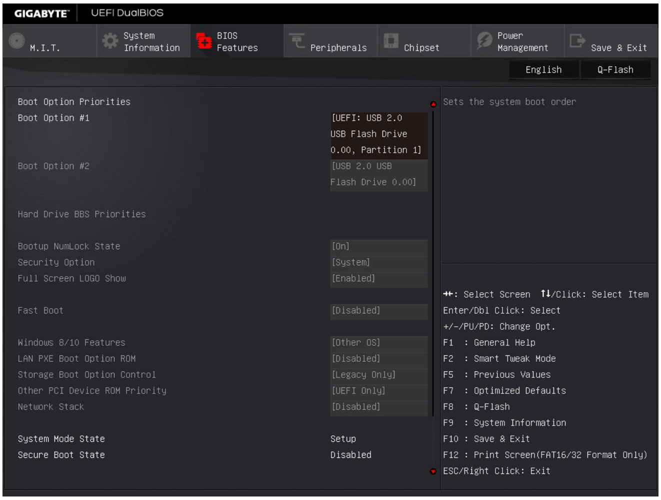
☞ System Time (時間設定)

設定電腦系統的時間，格式為「時：分：秒」。例如下午一點顯示為「13：00：00」。若要切換至「時」、「分」、「秒」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。

☞ Access Level (使用權限)

依登入的密碼顯示目前使用者的權限(若沒有設定密碼，將顯示「Administrator」。管理者(Administrator)權限允許您修改所有BIOS設定。使用者(User)權限僅允許修改部份您BIOS設定。

2-5 BIOS Features (BIOS功能設定)



☞ Boot Option Priorities (開機裝置順序設定)

此選項提供您從已連接的裝置中設定開機順序，系統會依此順序進行開機。當您安裝的是支援GPT格式的可卸除式儲存裝置時，該裝置前方會註明"UEFI"，若您想由支援GPT磁碟分割的系統開機時，可選擇註明"UEFI"的裝置開機。

或若您想安裝支援GPT格式的作業系統，例如Windows 7 64-bit，請選擇存放Windows 7 64-bit安裝光碟並註明為"UEFI"的光碟機開機。

☞ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各類裝置開機順序設定)

此選項提供您設定各類型裝置(包含硬碟、光碟機、軟碟機及支援網路開機的裝置)的開機順序。在項目按<Enter>鍵可進入該類型裝置的子選單，子選單會列出所有已安裝裝置。此選項只有在最少安裝一組裝置時才會出現。

☞ Bootup NumLock State (開機時Num Lock鍵狀態)

此選項提供您設定開機時鍵盤上<Num Lock>鍵的狀態。(預設值: On)

☞ Security Option (檢查密碼方式)

此選項提供您選擇是否在每次開機時皆需輸入密碼，或僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。設定完此選項後請至「Administrator Password/User Password」選項設定密碼。

- ►► Setup　　僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。
- ►► System　　無論是開機或進入BIOS設定程式均需輸入密碼。(預設值)

☞ Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)

此選項提供您選擇是否在一開機時顯示技嘉Logo。若設為「Disabled」，開機時將不顯示Logo。(預設值：Enabled)

☞ Fast Boot

此選項提供您是否啟動快速開機功能以縮短進入作業系統的時間。若設為「Ultra Fast」可以提供最快速的開機功能。(預設值：Disabled)

☞ SATA Support

- ▸▸ All Sata Devices　在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中，所有SATA裝置皆可使用。(預設值)
- ▸▸ Last Boot HDD Only　關閉除了前次開機硬碟以外的所有SATA裝置至作業系統啟動完成。

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時，才能開放設定。

☞ VGA Support

此選項提供您選擇支援何種作業系統開機。

- ▸▸ Auto　僅啟動Legacy Option ROM。
- ▸▸ EFI Driver　啟動EFI Option ROM。(預設值)

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時，才能開放設定。

☞ USB Support

- ▸▸ Disabled　關閉所有USB裝置至作業系統啟動完成。
- ▸▸ Full Initial　在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中，所有USB裝置皆可使用。
- ▸▸ Partial Initial　關閉部分USB裝置至作業系統啟動完成。(預設值)

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」時，才能開放設定。當「Fast Boot」設為「Ultra Fast」時，此功能會被強制關閉。

☞ PS2 Devices Support

- ▸▸ Disabled　關閉所有PS/2裝置至作業系統啟動完成。
- ▸▸ Enabled　在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中，PS/2裝置可使用。(預設值)

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」時，才能開放設定。當「Fast Boot」設為「Ultra Fast」時，此功能會被強制關閉。

☞ NetWork Stack Driver Support

- ▸▸ Disabled　關閉網路開機功能支援。(預設值)
- ▸▸ Enabled　啟動網路開機功能支援。

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時，才能開放設定。

☞ Next Boot After AC Power Loss

- ▸▸ Normal Boot　斷電後電源回復時，重新開機會回到正常開機。(預設值)
- ▸▸ Fast Boot　斷電後電源回復時，維持快速開機功能設定。

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時，才能開放設定。

☞ Windows 8/10 Features

此選項提供您選擇所安裝的作業系統。(預設值：Other OS)

☞ CSM Support

此選項提供您選擇是否啟動UEFI CSM (Compatibility Support Module)支援傳統電腦開機程序。

- ▸▸ Enabled　啟動UEFI CSM。(預設值)
- ▸▸ Disabled　關閉UEFI CSM，僅支援UEFI BIOS開機程序。

此選項只有在「Windows 8/10 Features」設為「Windows 8/10」或「Windows 8/10 WHQL」時，才能開放設定。

☞ LAN PXE Boot Option ROM (內建網路開機功能)

此選項提供您選擇是否啟動網路控制器的Legacy Option ROM。(預設值：Disabled)

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時，才能開放設定。

☞ **Storage Boot Option Control**

此選項提供您選擇是否啟動儲存裝置控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ►► Disabled　　關閉Option ROM。
- ►► Legacy Only　　僅啟動Legacy Option ROM。(預設值)
- ►► UEFI Only　　僅啟動UEFI Option ROM。

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ **Other PCI Device ROM Priority**

此選項提供您選擇是否啟動除了網路、儲存裝置及顯示控制器以外PCI裝置控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ►► Disabled　　關閉Option ROM。
- ►► Legacy Only　　僅啟動Legacy Option ROM。
- ►► UEFI Only　　僅啟動UEFI Option ROM。(預設值)

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ **Network Stack**

此選項提供您選擇是否透過網路開機功能(例如Windows Deployment Services伺服器),安裝支援GPT格式的作業系統。(預設值:Disabled)

☞ **Ipv4 PXE Support**

此選項提供您選擇是否開啟IPv4 (網際網路通訊協定第4版)的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ **Ipv6 PXE Support**

此選項提供您選擇是否開啟IPv6 (網際網路通訊協定第6版)的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時,才能開放設定。

☞ **Administrator Password (設定管理者密碼)**

此選項可讓您設定管理者的密碼。在此選項按<Enter>鍵,輸入要設定的密碼,BIOS會要求再輸入一次以確認密碼,輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後,當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。與使用者密碼不同的是,管理者密碼允許您進入BIOS設定程式修改所有的設定。

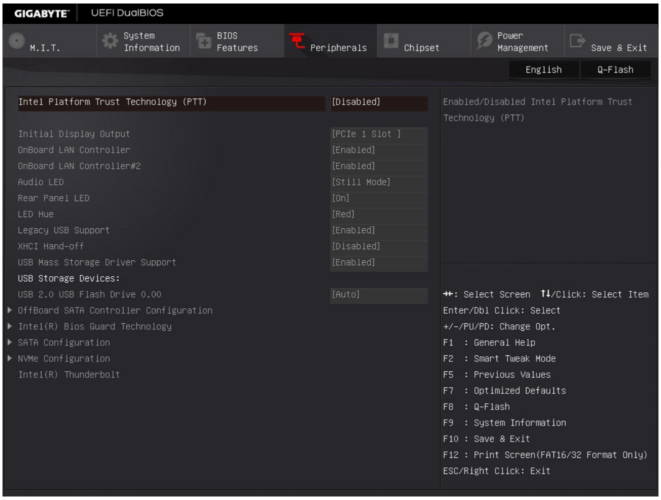
☞ **User Password (設定使用者密碼)**

此選項可讓您設定使用者的密碼。在此選項按<Enter>鍵,輸入要設定的密碼,BIOS會要求再輸入一次以確認密碼,輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後,當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。使用者密碼僅允許您進入BIOS設定程式修改部份選項的設定。

如果您想取消密碼,只需在原來的選項按<Enter>後,先輸入原來的密碼<Enter>,接著BIOS會要求輸入新密碼,直接<Enter>鍵,即可取消密碼。

注意!設定User Password之前,請先完成Administrator Password的設定。

2-6 Peripherals (整合週邊設定)



☞ Intel Platform Trust Technology (PTT)

此選項提供您選擇是否要開啟Intel® PTT技術。(預設值：Disabled)

☞ Initial Display Output

此選項提供您選擇系統開機時優先從內建顯示功能或PCI Express顯示卡輸出。

- ▸▸ IGFX 系統會從內建顯示功能輸出。
- ▸▸ PCIe 1 Slot 系統會從安裝於PCIEX16_1插槽上的顯示卡輸出。(預設值)
- ▸▸ PCIe 2 Slot 系統會從安裝於PCIEX8_1插槽上的顯示卡輸出。
- ▸▸ PCIe 3 Slot 系統會從安裝於PCIEX16_2插槽上的顯示卡輸出。
- ▸▸ PCIe 4 Slot 系統會從安裝於PCIEX8_2插槽上的顯示卡輸出。

☞ OnBoard LAN Controller (內建網路功能，LAN1)

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的網路功能。(預設值：Enabled)
若您欲安裝其他廠商的網路卡時，請先將此選項設為「Disabled」。

☞ OnBoard LAN Controller#2 (內建網路功能，LAN2)

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的網路功能。(預設值：Enabled)
若您欲安裝其他廠商的網路卡時，請先將此選項設為「Disabled」。

☞ Audio LED (主機板音效燈號)

此選項提供您設定主機板音效燈號的顯示模式。

- ▸▸ Off 關閉此功能。
- ▸▸ Still Mode 燈號保持恆亮狀態。(預設值)
- ▸▸ Beat Mode 燈號將依據音效節拍而顯示明暗。
- ▸▸ Pulse Mode 燈號將平緩並規律的顯示明暗。

☞ Rear Panel LED (後窗音效燈號)

此選項提供您選擇是否開啟後窗I/O鐵片的音效燈號。

- ▸▸ On 開啟此燈號，此時顯示模式將與主機板音效燈號同步。(預設值)
- ▸▸ Off 關閉此功能。

☞ **LED Hue (主機板音效燈號顏色)**

此選項提供您設定主機板音效燈號的顏色。(預設值:Red)

☞ **Legacy USB Support (支援USB規格鍵盤/滑鼠)**

此選項提供您選擇是否在MS-DOS作業系統下使用USB鍵盤或滑鼠。(預設值:Enabled)

☞ **XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)**

此選項提供您選擇是否針對不支援XHCI Hand-off功能的作業系統,強制開啟此功能。(預設值:Disabled)

☞ **USB Mass Storage Driver Support (USB儲存裝置支援)**

此選項提供您選擇是否支援USB儲存裝置。(預設值:Enabled)

☞ **USB Storage Devices (USB儲存裝置設定)**

此選項列出您所連接的USB儲存裝置清單,此選項只有在連接USB儲存裝置時,才會出現。

▶ **OffBoard SATA Controller Configuration**

此選項列出您所連接的M.2 PCIe SSD裝置相關資訊。

▶ **Trusted Computing 2.0**

此子選單只有在「Intel Platform Trust Technology」設為「Enabled」時,才會出現。

☞ **Security Device Support**

此選項提供您選擇是否開啟安全加密模組(TPM)功能。(預設值:Enable)

☞ **TPM 20 InterfaceType**

此選項提供您選擇TPM 2.0裝置的傳輸介面。當安裝的是Infineon TPM 2.0模組(選購配件)時,請設為「External TPM2.0」。(預設值:PTT)

☞ **Device Select**

此選項提供您選擇要支援TPM 1.2或TPM 2.0裝置,若設為「Auto」,BIOS會自動設定此功能。(預設值:Auto)

▶ **Intel(R) Bios Guard Technology**

此選項提供您選擇是否開啟Intel® BIOS Guard 功能,此功能有助防護BIOS遭受惡意攻擊。

▶ **SATA Configuration**

☞ **SATA Controller(s)**

此選項提供您選擇是否啟動晶片組的SATA控制器。(預設值:Enabled)

☞ **SATA Mode Selection**

此選項提供您選擇是否開啟晶片組內建SATA控制器的RAID功能。

- ▶▶ RAID　開啟SATA控制器的RAID功能。
- ▶▶ AHCI　設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格,可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能,例:Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。(預設值)

☞ **Aggressive LPM Support**

此選項提供您選擇是否開啟晶片組內建SATA控制器的ALPM (Aggressive Link Power Management,積極性連結電源管理)省電功能。(預設值:Enabled)

☞ **Port 0/1/2/3/4/5**

此選項提供您選擇是否開啟各SATA插座。(預設值：Enabled)

☞ **Hot plug**

此選項提供您選擇是否開啟SATA插座的熱插拔功能。(預設值：Disabled)

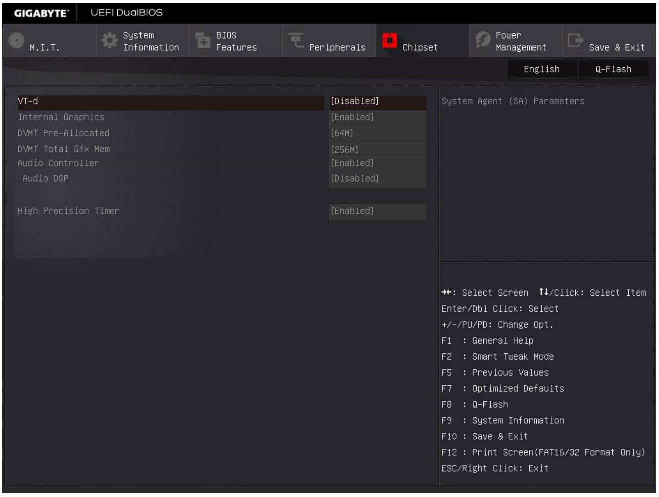
☞ **External SATA**

此選項提供您選擇是否開啟支援外接SATA裝置功能。(預設值：Disabled)

▶ **NVMe Configuration**

此選項列出您所連接的M.2 NVME PCIe SSD裝置相關資訊。

2-7 Chipset (晶片組設定)



☞ **VT-d (Intel®虛擬化技術)[註]**

此選項提供您選擇是否啟動Intel® Virtualization for Directed I/O (虛擬化技術)。(預設值：Disabled)

☞ **Internal Graphics (內建顯示功能)**

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的顯示功能。(預設值：Enabled)

☞ **DVMT Pre-Allocated (選擇顯示記憶體大小)**

此選項提供您選擇內建顯示功能所需要的顯示記憶體大小。選項包括：32M~512M。(預設值：64M)

☞ **DVMT Total Gfx Mem**

此選項提供您選擇分配給DVMT所需要的記憶體大小。選項包括：128M、256M、MAX。(預設值：256M)

☞ **Audio Controller (內建音效功能)**

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的音效功能。(預設值：Enabled)

若您欲安裝其他廠商的音效卡時，請先將此選項設為「Disabled」。

☞ **Audio DSP**

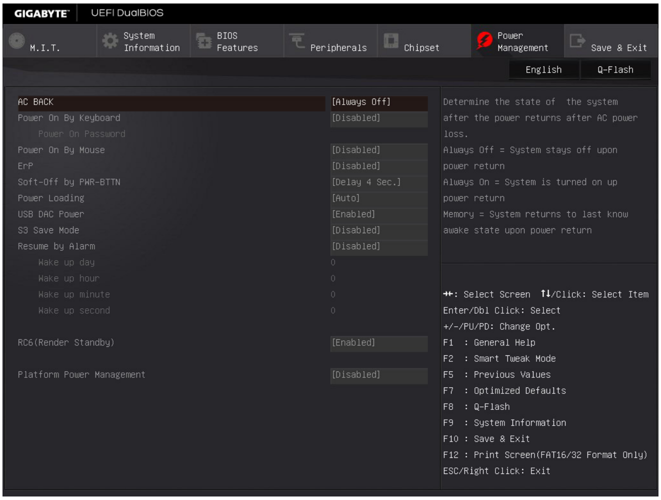
此選項提供您選擇是否開啟晶片組音效控制單元中的數位訊號處理器功能。(預設值：Disabled)

☞ **High Precision Timer**

此選項提供您選擇是否在作業系統下開啟High Precision Event Timer (HPET，高精準事件計時器)的功能。(預設值：Enabled)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel®官方網站查詢。

2-8 Power Management (省電功能設定)



☞ AC BACK (電源中斷後，電源回復時的系統狀態選擇)

此選項提供您選擇斷電後電源回復時的系統狀態。

- ►► Always Off　斷電後電源回復時，系統維持關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)
- ►► Always On　斷電後電源回復時，系統將立即被啟動。
- ►► Memory　斷電後電源回復時，系統將恢復至斷電前的狀態。

☞ Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的鍵盤來啟動/喚醒系統。

請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- ►► Disabled　關閉此功能。(預設值)
- ►► Any Key　使用鍵盤上任意鍵來開機。
- ►► Keyboard 98　設定使用Windows 98鍵盤上的電源鍵來開機。
- ►► Password　設定使用1~5個字元作為鍵盤密碼來開機。

☞ Power On Password (鍵盤開機功能)

當「Power On By Keyboard」設定為「Password」時，需在此選項設定密碼。

在此選項按<Enter>鍵後，自設1~5個字元為鍵盤開機密碼再按<Enter>鍵確認完成設定。當需要使用密碼開機時，輸入密碼再按<Enter>鍵即可啟動系統。

若要取消密碼，請在此選項按<Enter>鍵，當請求輸入密碼的訊息出現後，請不要輸入任何密碼並且再按<Enter>鍵即可取消。

☞ Power On By Mouse (滑鼠開機功能)

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的滑鼠來啟動/喚醒系統。

請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- ►► Disabled　關閉此功能。(預設值)
- ►► Move　移動滑鼠開機。
- ►► Double Click　按兩次滑鼠左鍵開機。

☞ **ErP**

此選項提供您選擇是否在系統關機(S5待機模式)時將耗電量調整至最低。(預設值：Disabled)
請注意：當啟動此功能後，以下功能將無作用：定時開機功能、電源管理事件喚醒功能、滑鼠開機功能、鍵盤開機功能及網路喚醒功能。

☞ **Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)**

此選項提供您選擇在MS-DOS系統下，使用電源鍵的關機方式。

- Instant-Off　　按一下電源鍵即可立即關閉系統電源。(預設值)
- Delay 4 Sec.　　需按住電源鍵4秒後才會關閉電源。若按住時間少於4秒，系統會進入暫停模式。

☞ **Power Loading**

此選項提供您選擇是否開啟或關閉虛擬負載。當您的電源供應器因為負載過低造成斷電或當機的保護現象，請設定為「Enabled」。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ **USB DAC Power (USB DAC插座電源)**

此選項提供您選擇是否開啟後窗USB DAC插座的電源。若您安裝的USB DAC設備有提供獨立電源，請先將此選項設為「Disabled」。(預設值：Enabled)

☞ **S3 Save Mode**

此選項提供您選擇是否讓閒置裝置在系統S3模式時進入省電模式。(預設值：Disabled)

☞ **Resume by Alarm (定時開機)**

此選項提供您選擇是否允許系統在特定的時間自動開機。(預設值：Disabled)
若啟動定時開機，則可設定以下時間：

- Wake up day: 0 (每天定時開機)，1~31 (每個月的第幾天定時開機)
- Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定時開機時間)

請注意：使用定時開機功能時，請避免在作業系統中不正常的關機或中斷總電源。

☞ **RC6(Render Standby)**

此選項提供您選擇是否讓內建顯示功能進入省電狀態，以減少耗電量。(預設值：Enabled)

☞ **Platform Power Management**

此選項提供您選擇是否啟動系統主動式電源管理模式(Active State Power Management，ASPM)。(預設值：Disabled)

☞ **PEG ASPM**

此選項提供您控制連接至CPU PEG通道裝置的ASPM模式。此選項只有在「Platform Power Management」設為「Enabled」時，才能開放設定。(預設值：Enabled)

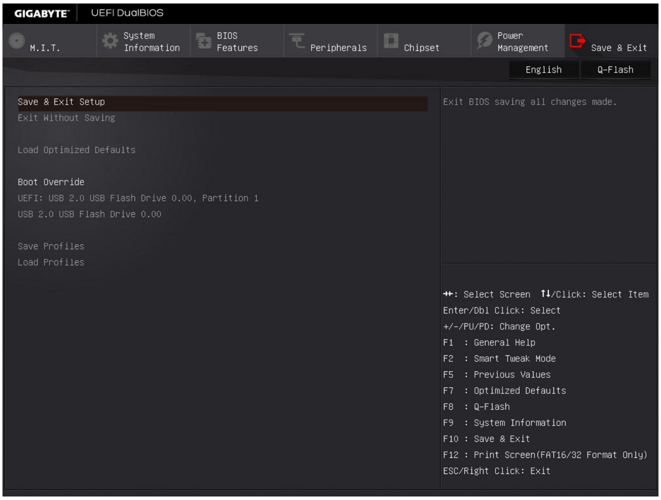
☞ **PCH ASPM**

此選項提供您控制連接至晶片組PCI Express 通道裝置的ASPM模式。此選項只有在「Platform Power Management」設為「Enabled」時，才能開放設定。(預設值：Enabled)

☞ **DMI Link ASPM Control**

此選項提供您同時控制CPU及晶片組DMI Link的ASPM模式。此選項只有在「Platform Power Management」設為「Enabled」時，才能開放設定。(預設值：Enabled)

2-9 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)



☞ **Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)**

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」即可儲存所有設定結果並離開BIOS設定程式。若不想儲存，選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

☞ **Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值)**

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」，BIOS將不會儲存此次修改的設定，並離開BIOS設定程式。選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

☞ **Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)**

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」，即可載入BIOS出廠預設值。執行此功能可載入BIOS的最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。在更新BIOS或清除CMOS資料後，請務必執行此功能。

☞ **Boot Override (選擇立即開機裝置)**

此選項提供您選擇要立即開機的裝置。此選項下方會列出可開機裝置，在您要立即開機的裝置上按<Enter>，並在要求確認的訊息出現後選擇「Yes」，系統會立刻重開機，並從您所選擇的裝置開機。

☞ **Save Profiles (儲存設定檔)**

此功能提供您將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)，最多可設定八組設定檔(Profile 1-8)。或您也可以選擇「Select File in HDD/FDD/USB」，將設定檔匯出至您的儲存設備。

☞ **Load Profiles (載入設定檔)**

系統若因運作不穩定而重新載入BIOS出廠預設值時，可以使用此功能將預存的CMOS設定檔載入，即可免去再重新設定BIOS的麻煩。請在欲載入的設定檔上按<Enter>即可載入該設定檔資料。您也可以選擇「Select File in HDD/FDD/USB」，從您的儲存設備匯入其它設定檔，或載入BIOS自動儲存的設定檔(例如前一次良好開機狀態時的設定值)。

第三章　建構磁碟陣列

RAID簡介：

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
硬碟數目	≥2	2	≥3	≥4
總容量	硬碟數目*容量最小的硬碟	容量最小的硬碟	(硬碟數目-1)*容量最小的硬碟	(硬碟數目/2)*容量最小的硬碟
容錯功能	No	Yes	Yes	Yes

若要建構完整的SATA硬碟，您必須完成以下的步驟：

A. 安裝硬碟。
B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式。
C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式。(註一)
D. 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統。

事前準備：

- 兩顆(以上)的SATA硬碟或M.2 SSD (註二)。(為達到最佳的效能，請使用相同型號及相同容量的硬碟。) (註三)
- Windows 作業系統的安裝光碟片。
- 主機板的驅動程式光碟片。
- USB隨身碟。

3-1　設定SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上由Intel®晶片組所控制的SATA插座(SATA3 0~5)，最後再接上電源供應器的電源插頭。或安裝M.2 SSD至主機板的M.2插座。

(註一)　若不製作RAID，可以跳過此步驟。
(註二)　若安裝的是M.2 PCIe SSD，無法與其它M.2 SATA SSD或是SATA 硬碟共同建構磁碟陣列。
(註三)　有關SATA硬碟及M.2 SSD組態列表，請參考第一章「插座及跳線介紹」－「M.2 Socket 3插座」的說明。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟一：

電源開啟後BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。進入「Peripherals\SATA Configuration」確認「SATA Controller(s)」為開啟狀態。若要製作RAID，將「SATA Mode Selection」選項設為「RAID」(圖1)。

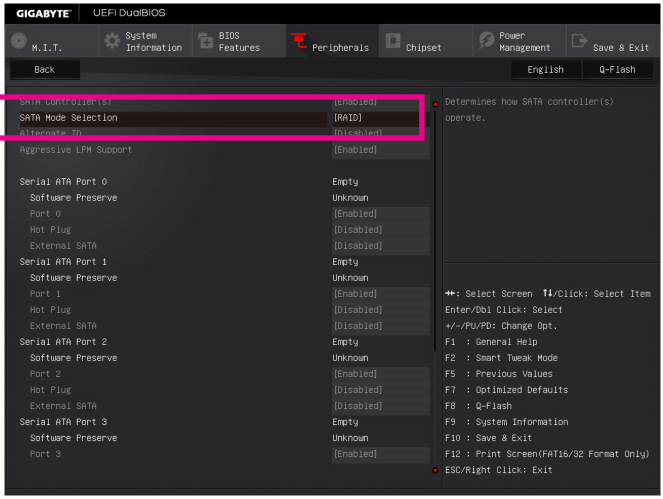


圖1

步驟二：

若要設定UEFI RAID模式，請參考C-1章節說明；若要進入傳統RAID ROM，請參考C-2章節說明，並儲存設定結果，離開BIOS組態設定。

此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

C-1. UEFI RAID 模式設定

僅Windows 10/8.1 64-bit 作業系統支援此模式。

步驟一：

在BIOS組態設定畫面，進入「BIOS Features」將「Windows 8/10 Features」選項設為「Windows 8/10」，並且將「CSM Support」設為「Disabled」(圖2)。儲存設定後重開機。

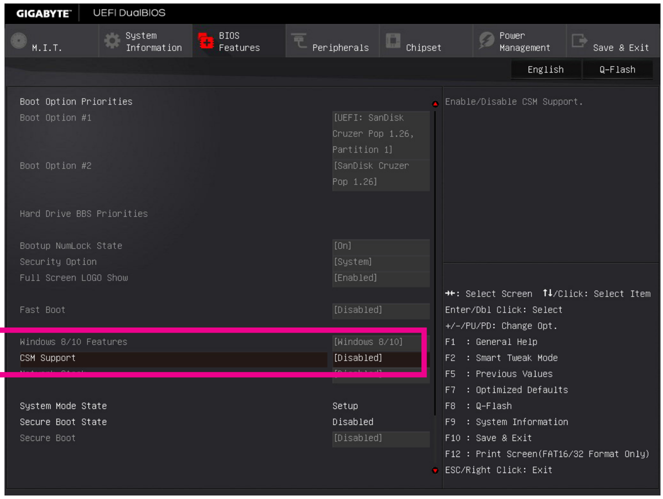


圖2

步驟二：

重開機後請再次進入BIOS，在BIOS組態設定畫面再進入「Peripherals\Intel(R) Rapid Storage Technology」子選單(圖3)。

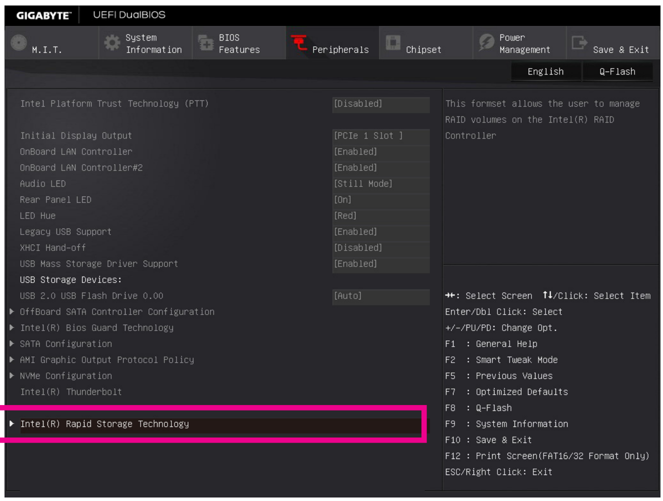


圖3

步驟三：

在「Intel(R) Rapid Storage Technology」畫面時，請在「Create RAID Volume」選項按<Enter>鍵，進入「Create RAID Volume」畫面，首先在「Name」選項自訂磁碟陣列名稱，字數最多可至16個字母但不能有特殊字元，設定好後按<Enter>鍵。接著使用下鍵移動至「RAID Level」選項選擇要製作的RAID模式(圖4)。RAID模式選項有：RAID 0(Stripe)、RAID 1(Mirror)、Recovery、RAID 10及RAID 5 (可選擇的RAID模式會依據所安裝的硬碟總數而定)。選擇好RAID模式後，再按下鍵移動至「Select Disks」選項。

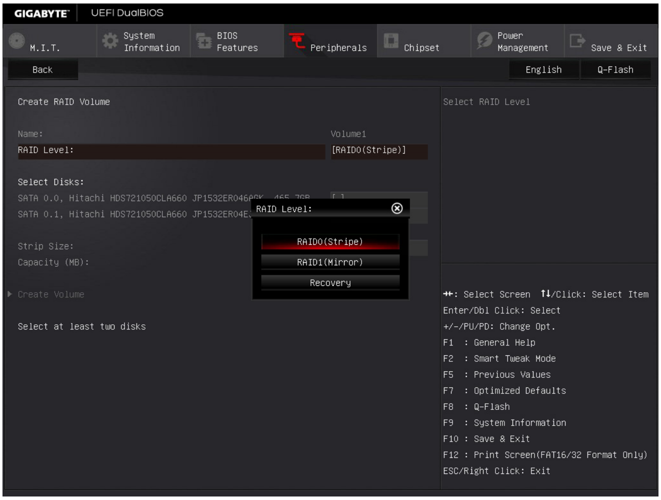


圖4

步驟四：

在「Select Disks」選項選擇欲製作磁碟陣列的硬碟，請在欲選擇的硬碟上按<Space>鍵，該硬碟會顯示「X」表示已被選取。接下來請設定磁碟區塊大小(Stripe Size) (圖5)，可調整大小從4 KB至128 KB。設定完成後，再繼續設定磁碟陣列容量(Capacity)。

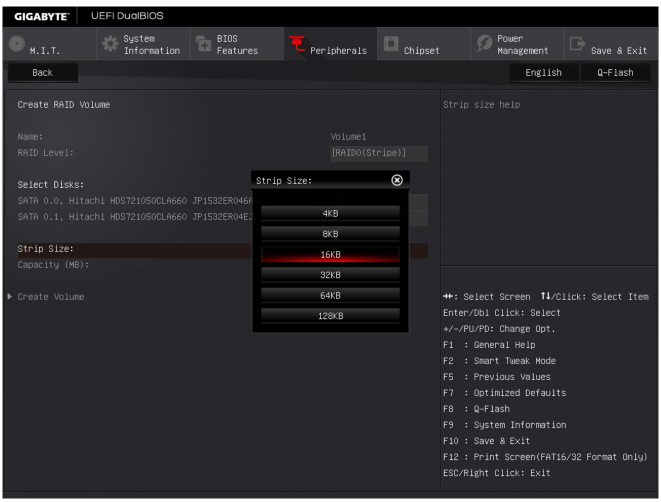


圖5

步驟五：

設定好磁碟陣列容量後，移至「Create Volume」(建立磁碟)選項。在「Create Volume」按<Enter>鍵即可開始製作磁碟陣列(圖6)。

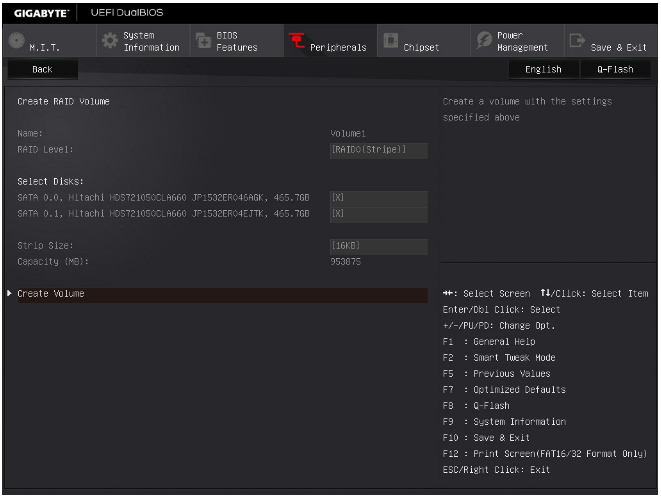


圖6

完成後畫面將回到「Intel(R) Rapid Storage Technology」畫面，即可在「RAID Volumes」處看到建立好的磁碟陣列。若要檢視更詳細的資料，可在該磁碟陣列上按<Enter>鍵，即可看到例如磁碟陣列模式、區塊大小、磁碟陣列名稱及磁碟陣列容量等資訊(圖7)。

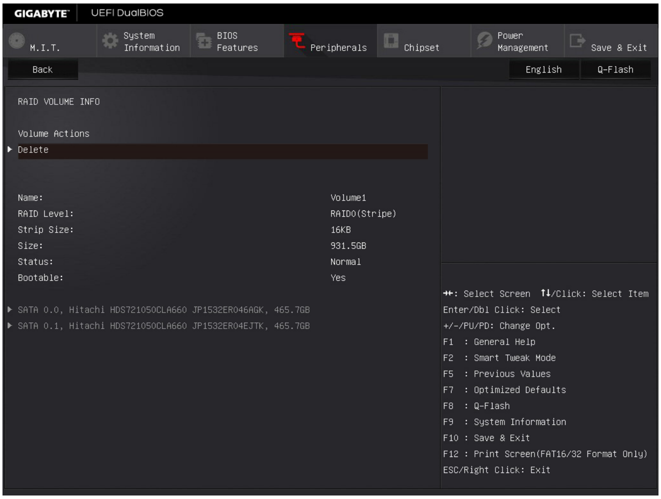


圖7

清除磁碟陣列

若要清除已建立的磁碟陣列，請至「Intel(R) Rapid Storage Technology」畫面，在欲清除的磁碟陣列上按<Enter>進入「RAID VOLUME INFO」畫面。接著在「Delete」選項上按<Enter>鍵進入刪除畫面。欲刪除磁碟陣列，請在「Yes」項目按<Enter>鍵(圖8)。

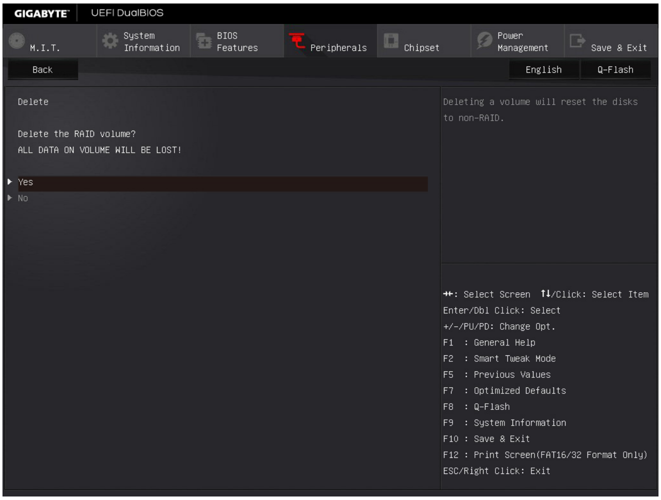


圖8

C-2 傳統RAID ROM設定

以下步驟介紹如何進入傳統Intel® RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID，可以跳過此步驟。

步驟一：

在BIOS POST畫面後，進入作業系統之前，會出現如以下的畫面(圖9)，按<Ctrl> + <I>鍵即可進入RAID BIOS設定程式。

```
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 14.0.0.2209
Copyright (C) Intel Corporation.   All Rights Reserved.

RAID Volumes :
None defined.

Physical Devices :
ID     Device Model       Serial #                Size      Type/Status(Vol ID)
1      Hitachi HDS72105   JP1532FR3BWV7K          465.7GB   Non-RAID Disk
2      Hitachi HDS72105   JP1532ER046M2K          465.7GB   Non-RAID Disk

Press <CTRL - I> to enter Configuration Utility...
```

圖9

步驟二：

按下<Ctrl> + <I>後會出現RAID設定程式主畫面。(圖10)

建立磁碟陣列(Create RAID Volume)

在「Create RAID Volume」選項按<Enter>鍵來製作RAID磁碟。

```
          Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 14.0.0.2209
               Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

                              [ MAIN MENU ]
        1. Create RAID Volume                      4. Recovery Volume Options
        2. Delete RAID Volume                      5. Acceleration Options
        3. Reset Disks to Non-RAID                 6. Exit

                        [ DISK/VOLUME INFORMATION ]
RAID Volumes :
None defined.

Physical Deivces :
ID     Device Model       Serial #          Size      Type/Status(Vol ID)
1      Hitachi HDS72105   JP1532FR3BWV7K    465.7GB   Non-RAID Disk
2      Hitachi HDS72105   JP1532ER046M2K    465.7GB   Non-RAID Disk

      [↑↓]-Select              [ESC]-Exit              [ENTER]-Select Menu
```

圖10

步驟三：

進入「CREATE VOLUME MENU」畫面，可以在「Name」選項自訂磁碟陣列名稱，字數最多可至16個字母但不能有特殊字元，設定好後按<Enter>鍵。選擇要製作的RAID模式(RAID Level) (圖11)。RAID模式選項有：RAID 0、RAID 1、Recovery、RAID 10及RAID 5 (可選擇的RAID模式會依據所安裝的硬碟總數而定)。選擇好RAID模式後，再按<Enter>鍵繼續進行後面的步驟。

```
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 14.0.0.2209
Copyright (C) Intel Corporation.  All Rights Reserved.

[ CREATE VOLUME MENU ]
      Name :  Volume0
RAID Level :  RAID0(Stripe)
     Disks :  Select Disks
 Strip Size :    16KB
  Capacity :  931.5 GB
      Sync :  N/A
              Create Volume

[ HELP ]

RAID 0: Stripes data (performance).

[↑↓]-Change   [TAB]-Next   [ESC]-Previous Menu   [ENTER]-Select
```

圖11

步驟四：

在「Disks」選項選擇欲製作磁碟陣列的硬碟。若只有安裝兩顆硬碟，則此兩顆硬碟將被自動設為磁碟陣列。接下來請選擇磁碟區塊大小(Strip Size) (圖12)，可調整大小從4 KB至128 KB。設定完成後，再按<Enter>鍵設定磁碟陣列容量(Capacity)。

```
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 14.0.0.2209
Copyright (C) Intel Corporation.  All Rights Reserved.

[ CREATE VOLUME MENU ]
      Name :  Volume0
RAID Level :  RAID0(Stripe)
     Disks :  Select Disks
 Strip Size :    16KB
  Capacity :  931.5 GB
      Sync :  N/A
              Create Volume

[ HELP ]
The following are typical values:

RAID0   -  128KB
RAID10  -  64KB
RAID5   -  64KB

[↑↓]-Change   [TAB]-Next   [ESC]-Previous Menu   [ENTER]-Select
```

圖12

步驟五：

設定好磁碟陣列容量後，再按<Enter>鍵移至「Create Volume」(建立磁碟)選項。在「Create Volume」按下<Enter>鍵即可開始製作磁碟陣列。當確認訊息出現時，確定製作磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖13)。

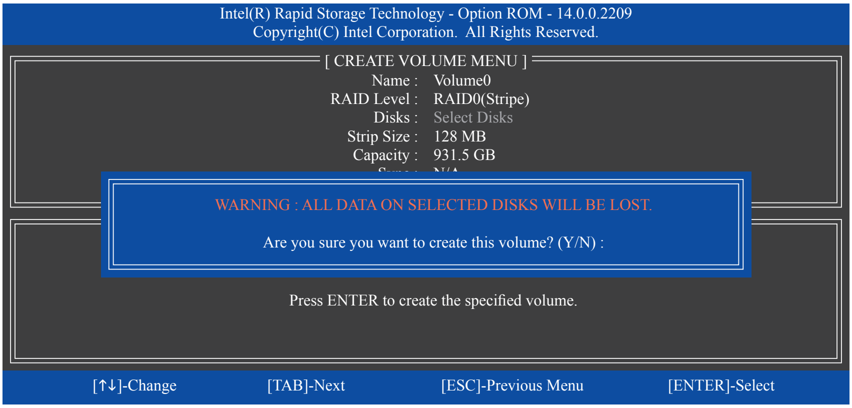


圖13

完成後在「DISK/VOLUME INFORMATION」即可看到建立好的磁碟陣列詳細資料，例如磁碟陣列模式、區塊大小、磁碟陣列名稱及磁碟陣列容量等(圖14)。

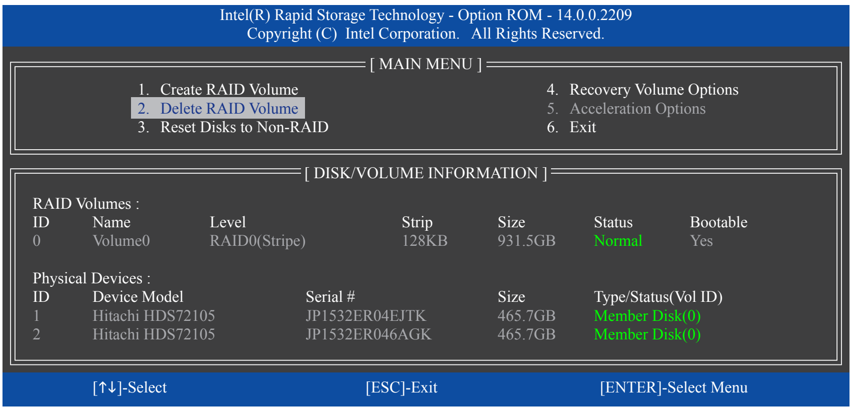


圖14

在主畫面按<Esc>鍵或選擇「6. Exit」再按<Enter>鍵即可離開此RAID設定程式。

接下來就可以進行作業系統的安裝了。

建立復原陣列(Recovery Volume Options)

Intel® 快速復原技術 (Rapid Recover Technology)提供資料保護功能，使用者可以便利的復原方式復原資料，使系統恢復運作狀態。它使用RAID 1技術將主硬碟(Master Drive) 資料備份到復原硬碟(Recovery Drive)，也可以把復原硬碟的資料復原至主硬碟中。

注意事項：

- 復原硬碟的容量需大於或等於主硬碟
- Recovery Volume僅能由兩顆硬碟組成，且磁碟陣列及復原陣列無法同時被建立，例：若您已經製作一復原陣列，就無法再建立磁碟陣列了。
- 在預設狀態下，作業系統內僅可看到主硬碟，復原硬碟為隱藏狀態

步驟一：

RAID設定程式主畫面選擇「1. Create RAID Volume」(圖15)。

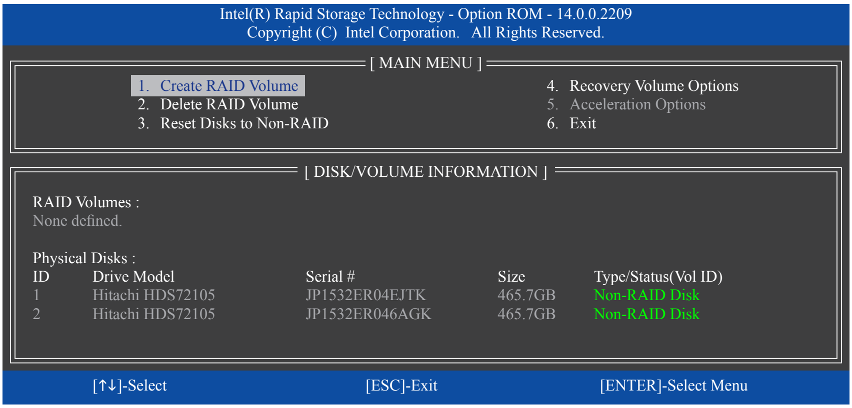


圖15

步驟二：

設定完陣列名稱後，將「RAID Level」設為「Recovery」再按<Enter>鍵(圖16)。

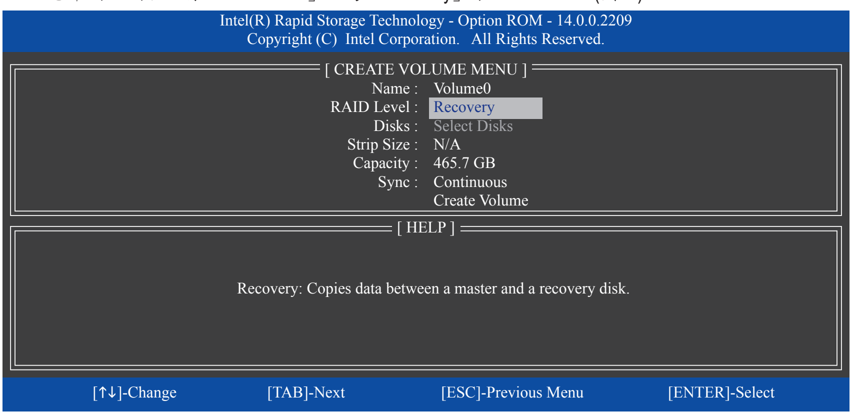


圖16

步驟三：

在「Select Disks」處按<Enter>鍵。「SELECT DISKS」畫面中，請在欲設為主硬碟的硬碟上按<Tab>，並在欲設為復原硬碟的硬碟上按<Space>鍵 (請確定復原硬碟的容量大於或等於主硬碟)。最後請按<Enter>確定(圖17)。

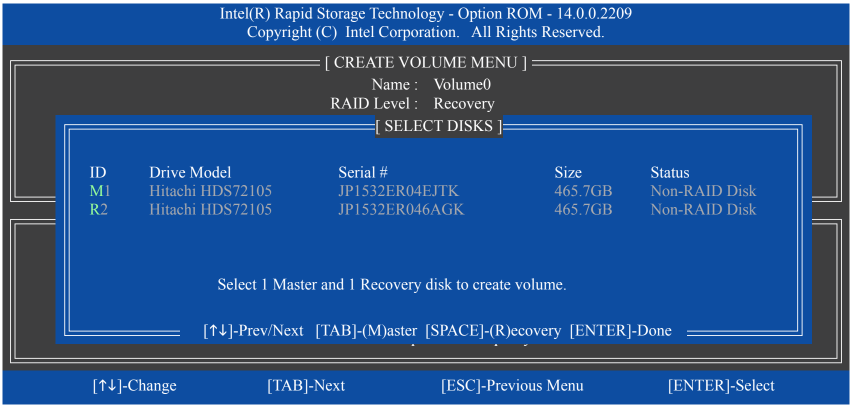


圖17

步驟四：

在「Sync」項目下選擇「Continuous」或「On Request」(圖18)。持續更新(Continuous Update)可以讓主硬碟資料內容有更改且兩顆硬碟皆安裝至系統時持續自動將資料複製到復原硬碟。根據請求更新(Update On Request)可以讓使用者自行至作業系統內使用「Intel®快速儲存技術」工具更新復原硬碟。根據請求更新亦可讓使用者將主硬碟資料恢復至最近一次備份的狀態。

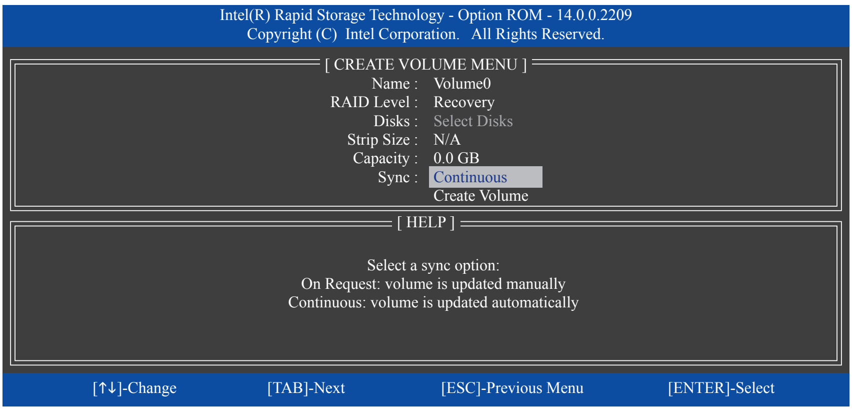


圖18

步驟五：

最後請至「Create Volume」處按<Enter>鍵開始建立，完成所有設定。

清除磁碟陣列(Delete RAID Volume)

若要清除已建立的磁碟陣列，請在主畫面選擇「Delete RAID Volume」選項，當「DELETE VOLUME MENU」畫面出現時，以方向鍵選擇欲刪除的磁碟陣列並按下<Delete>鍵。當確認訊息出現時，確定刪除磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖19)。

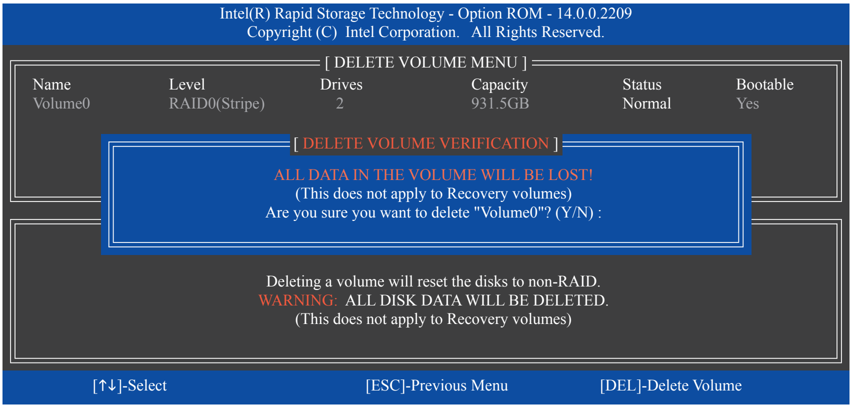


圖19

加速處理選項(Acceleration Options)

此選項可讓您檢視您先前使用「Intel®快速儲存技術」工具所製作的加速處理硬碟/磁區的資訊(圖20)。若因應用程式或是作業系統錯誤導致無法開啟「Intel®快速儲存技術」工具時，您可以進入Intel® RAID ROM程式使用此選項來刪除加速處理硬碟/碟區或是手動啟動同步化(僅供最大化模式使用)。

步驟：

請在主畫面選擇「Acceleration Options」選項。

若要刪除加速處理硬碟/磁區，選擇您欲刪除的加速處理硬碟/磁區，再按<R>鍵，最後再按<Y>鍵確認。

若要啟動將快取記憶體的資料同步寫回至硬碟/磁區，請按<S>鍵後，再按<Y>鍵確認。

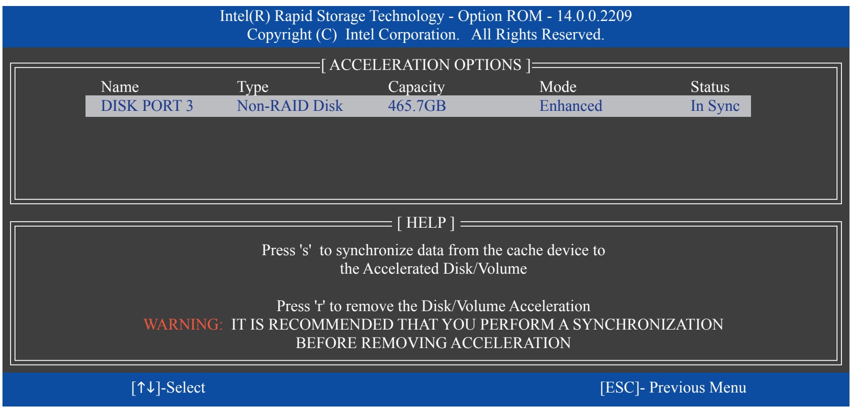


圖20

3-2 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統

完成BIOS的設定後，您可以開始安裝作業系統至SATA硬碟中。

A. 安裝作業系統

由於部份作業系統已內建SATA RAID/AHCI控制器的驅動程式，為確保系統效能及相容性，建議在安裝作業系統後，使用主機板光碟片「Xpress Install」功能安裝所有主機板驅動程式。若您要安裝的作業系統需另外在安裝過程中安裝SATA RAID/AHCI控制器的驅動程式，請參考下列步驟：

步驟一：
請將光碟片中「\Boot」路徑下的「IRST-x64」或「IRST-x86」資料夾複製到USB隨身碟(請依據您的作業系統版本來選擇)。

步驟二：
由作業系統的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟，當載入驅動程式的畫面出現時，請選擇「瀏覽」。

步驟三：
選擇USB隨身碟，並選擇之前複製的資料夾(「IRST-x64」或「IRST-x86」)的位置。

步驟四：
當出現圖1的畫面後請選擇「Intel Chipset SATA RAID Controller」驅動程式並按「下一步」載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。

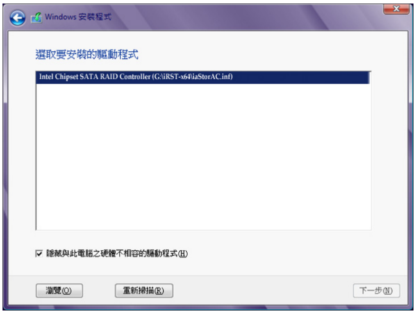


圖1

B. 重建磁碟陣列

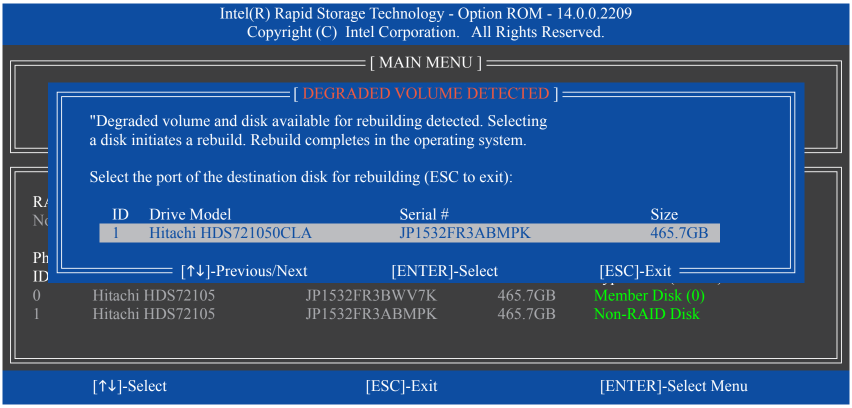
重建磁碟陣列是將資料從磁碟陣列中的一顆硬碟複製到另一顆硬碟的過程，此功能只能在具備容錯能力的模式例：RAID 1、RAID 5及RAID 10下使用。以下的步驟假設您欲更換一顆在RAID 1模式下毀損的硬碟裝置，重建磁碟陣列。(請注意：新的硬碟容量需大於或等於舊的硬碟容量)

關閉電腦後，請將毀損的硬碟更換，再重新啟動電腦。

- **啟動磁碟陣列自動重建功能**

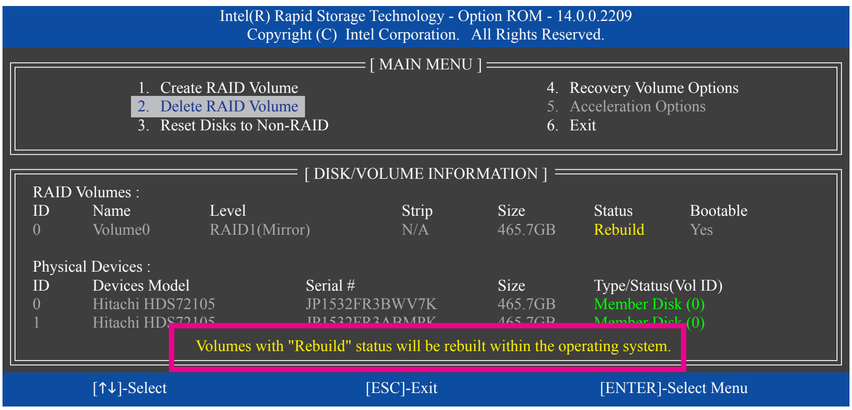
步驟一：

重新開機後，當「Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility」訊息出現時，請按<Ctrl> + <I>鍵進入Intel RAID BIOS設定程式。進入設定程式後會出現如下的畫面。



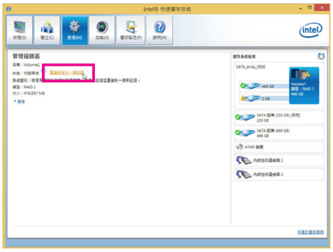
步驟二：

選擇欲重建的新硬碟，並按<Enter>鍵，會出現如下畫面。重建磁碟陣列的程序將在進入作業系統後自動開始進行。如果在此階段選擇不啟動自動重建磁碟陣列，則必須在作業系統內以手動方式重建磁碟陣列(詳細說明請參考下頁)。



• **在作業系統內重建磁碟陣列**

進入作業系統後，請先確認主機板驅動程式光碟片裡的晶片組驅動程式已經安裝。安裝完成後，請至桌面開啟「Intel® 快速儲存技術」工具。

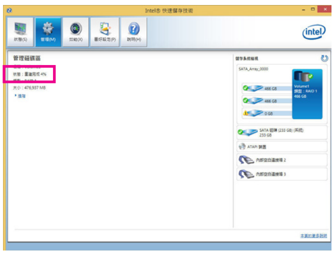


步驟一：

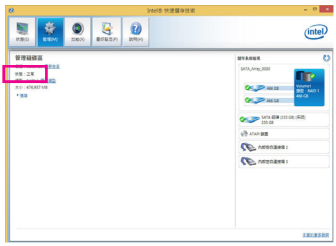
請到「Intel® 快速儲存技術」畫面的「管理」項目下點選「重建到另外一個磁碟」。

步驟二：

點選欲重建的目的地磁碟並按「重建」。



畫面左側的「狀態」項目會顯示重建進度。



步驟三：

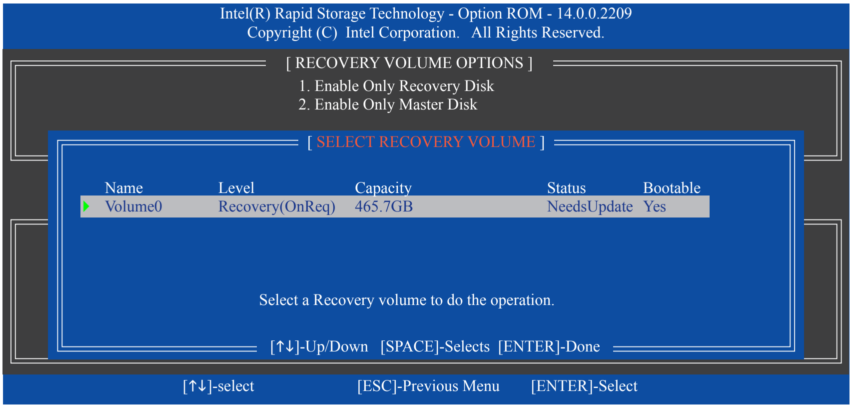
當完成重建後，「狀態」項目會顯示「正常」。

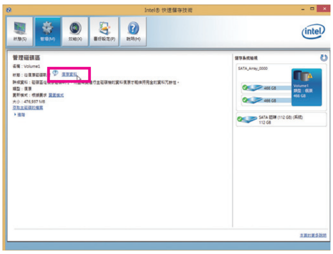
- **恢復主硬碟資料至原始狀態 (僅適用於Recovery Volume)**

若您將兩顆硬碟設為 Recovery Volume 且為根據請求更新(Update on Request)，必要時您可將主硬碟資料恢復至最近一次備份的狀態。例如當主硬碟偵測到病毒時，可以將復原硬碟的資料恢復至主硬碟中。

步驟一：

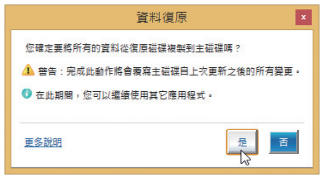
在Intel® RAID BIOS設定程式主畫面選擇「4. Recovery Volume Options」。接著在「RECOVERY VOLUME OPTIONS」畫面中選擇「Enable Only Recovery Disk」以便在作業系統內看到這顆復原硬碟。接下來依畫面指示完成設定後退出RAID BIOS 設定程式。





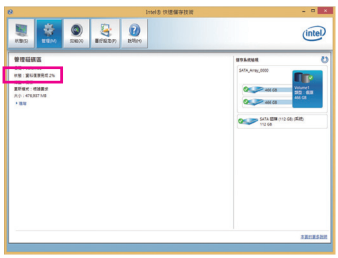
步驟二：

請到「Intel®快速儲存技術」畫面的「管理」項目下點選「復原資料」。

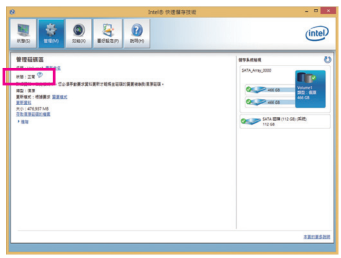


步驟三：

請按「是」進行復原。



畫面左側的「狀態」項目會顯示復原進度。



步驟四：

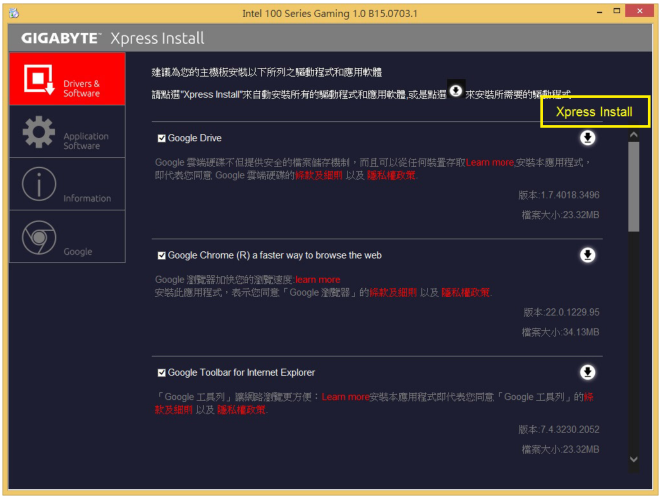
當完成復原後，「狀態」項目會顯示「正常」。

第四章　驅動程式安裝

- 安裝驅動程式之前，請先安裝作業系統。(以下介紹以作業系統Windows 8.1為範例)
- 安裝完作業系統後，請將驅動程式光碟片置入光碟機中，點選出現的「點選要針對此光碟執行的動作」訊息，接著選擇「執行Run.exe」(或進入「我的電腦」，開啟光碟機圖示，並執行Run.exe)。

4-1 Drivers & Software (驅動程式及應用軟體)

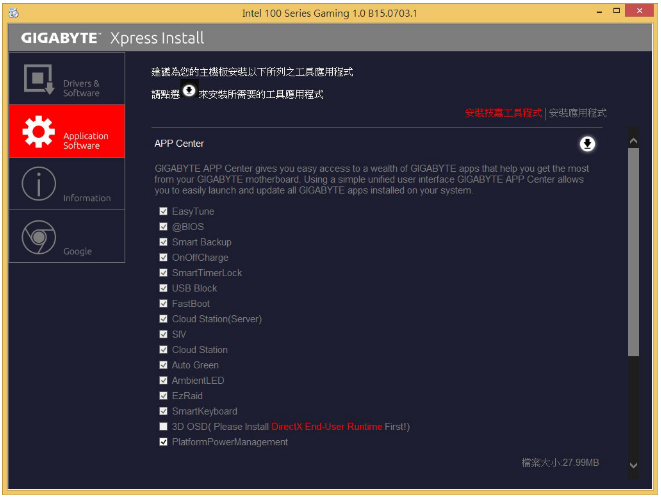
「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。您可以按下「Xpress Install」鍵，自動為您安裝所有勾選的驅動程式，或按 單獨安裝您所需要的驅動程式。



- 在「Xpress Install」安裝驅動程式的過程中，請忽略系統跳出的對話框 (如：「尋找新增硬體精靈」對話框)，否則可能會影響安裝程序的進行！
- 有些驅動程式在安裝期間會自動重新開機，在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。

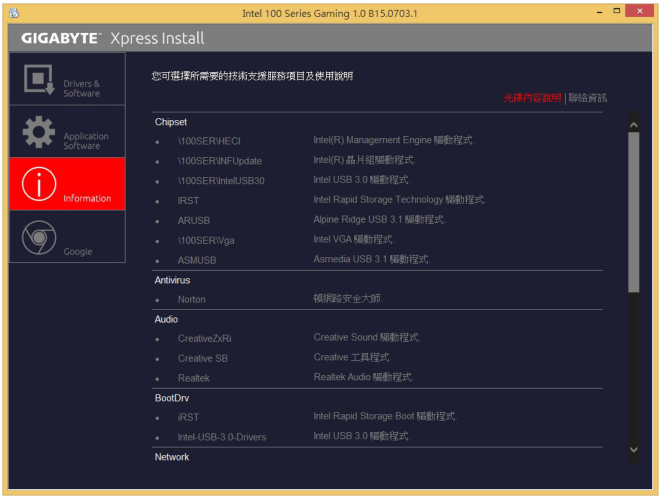
4-2 Application Software (軟體應用程式)

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具應用程式及附贈之軟體，您可以勾選所需要的項目並按鍵進行安裝。



4-3 Information (資訊清單)

此頁面顯示「光碟內容說明」提供此光碟內所有驅動程式的詳細資料，「聯絡資訊」提供台灣總公司的資訊，點選畫面上的網址，可連結至技嘉網站查詢詳細的台灣總公司或全球分公司的資訊。



第五章　　獨特功能介紹

5-1　BIOS更新方法介紹

技嘉主機板提供您兩種獨特的BIOS更新方法：Q-Flash™及@BIOS™。您可選擇其中一種方法，不需進入DOS模式，即可輕鬆的進行BIOS更新。此外，本主機板提供DualBIOS™設計並支援Q-Flash Plus功能，提供您的電腦更多重的保護及穩定機制。

何謂DualBIOS™？

即於主機板上建置兩顆實體BIOS，分別為「主BIOS (Main BIOS)」及「備份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的狀態下，系統是由「主BIOS」開機，當系統的主BIOS損毀時，則會由「備份BIOS」接管，且「備份BIOS」會將檔案複製至主BIOS，使系統維持正常運作。「備份BIOS」並不提供更新功能，以維護系統的安全性。

何謂Q-Flash Plus？

Q-Flash Plus是從DualBIOS™延伸的新解決方案，在主BIOS及備份BIOS均遭受開機失敗時，Q-Flash Plus會接續其工作，透過連接至特定連接埠的USB隨身碟，Q-Flash Plus會自動啟動並載入資料修復。

何謂Q-Flash™？

Q-Flash是一個簡單的BIOS管理工具，讓您輕易省時地更新或儲存備份BIOS。當您要更新BIOS時不需進入任何作業系統，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何複雜的步驟就可以輕鬆更新BIOS，因為它就在BIOS選單中。

何謂@BIOS™？

@BIOS提供您在Windows模式下就能進行更新BIOS。透過@BIOS與距離最近的BIOS伺服器連結，下載最新版本的BIOS檔案，以更新主機板上的BIOS。

5-1-1　如何使用Q-Flash更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔並且將BIOS檔案(例如：Z170XGamingG1.F1)儲存至USB隨身碟或硬碟中。(請注意：所使用的USB隨身碟或硬碟必需是FAT32/16/12檔案系統格式。)
3. 重新開機後，BIOS在進行POST時，按<End>鍵即可進入Q-Flash。(請注意：您可以在POST階段按<End>鍵或在BIOS Setup主畫面按<F8>鍵進入Q-Flash選單。但如果您是將解壓縮的BIOS檔案儲存至RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請透過在POST階段按<End>鍵的方式進入Q-Flash選單。)

更新BIOS有其潛在的風險，因此更新BIOS時請小心執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。

B. 更新BIOS

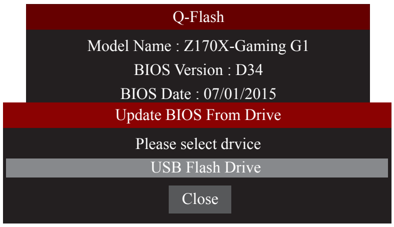
進入Q-Flash後，可利用鍵盤或滑鼠選擇所要執行的項目。請依下列步驟進行更新BIOS。以下範例假設您將BIOS檔案儲存於USB隨身碟中，實際操作時請依據檔案的存放位置來選擇。

步驟一：

1. 將已存有BIOS檔案的USB隨身碟插入系統。進入Q-Flash後，選擇「Update BIOS From Drive」選項。

- 欲備份目前的BIOS檔案，請選擇「Save BIOS to Drive」。
- 本功能僅支援使用FAT32/16/12檔案系統之硬碟或隨身碟。
- 若您的BIOS檔案存放在RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請務必在進行POST時，按下<End>鍵進入Q-Flash。

2. 請選擇「USB Flash Drive」。



3. 請選擇您所要更新的BIOS檔案。

請再次確認此BIOS檔案與您的主機板型號符合！

步驟二：

螢幕會顯示正在從USB隨身碟讀取BIOS檔案。此時會依據您要更新的BIOS檔案提供「Quick Update」和「Normal Update」兩種更新方式，確認更新方式之後則開始更新BIOS，同時螢幕會顯示目前更新的進度。

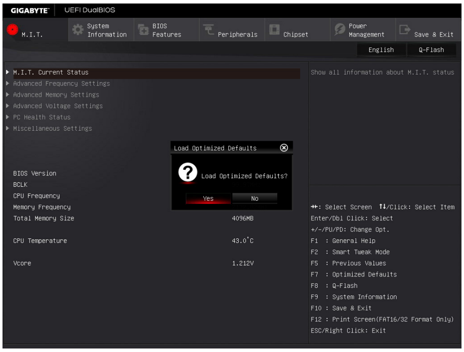
- **當系統正在讀取BIOS檔案或更新BIOS時，請勿關掉電源或重新啟動系統！**
- **當開始更新BIOS時，請勿移除硬碟/USB隨身碟。**

步驟三：

完成BIOS更新後，系統會自動重新開機。

步驟四：

在系統進行POST時，按<Delete>鍵進入BIOS設定程式，並移動光棒到「Save & Exit」畫面，選擇「Load Optimized Defaults」選項，按下<Enter>載入BIOS出廠預設值。更新BIOS之後，系統會重新偵測所有的週邊裝置，因此建議您在更新BIOS後，重新載入BIOS預設值。

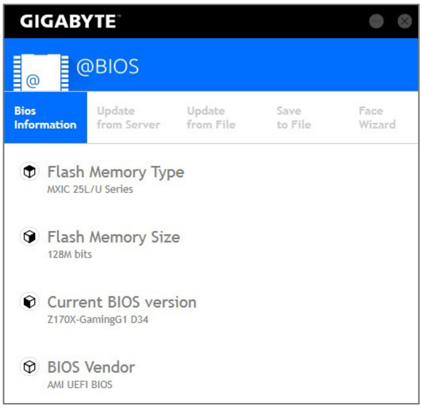


選擇「Yes」載入預設值

步驟五：

選擇「Save & Exit Setup」按下<Enter>，選擇「Yes」儲存設定值至CMOS並離開BIOS設定程式，離開BIOS設定程式後，系統即重新開機。整個更新BIOS程序即完成。

5-1-2 如何使用@BIOS更新BIOS

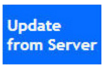


A. 在開始更新BIOS之前...

1. 在Windows下，請先關閉所有的應用程式與常駐程式，以避免更新BIOS時發生不可預期的錯誤。
2. 在透過網路更新BIOS的過程中，網路連線絕對不能中斷(例如：斷電、關閉網路連線)或是網路處於不穩定的狀態。如果發生以上情形，易導致BIOS損壞而使系統無法開機。
3. 如果因更新BIOS操作不當，導致BIOS損毀或系統無法使用時，技嘉將無法提供保固服務。

B. @BIOS使用說明

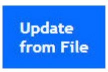
1. 透過網路更新BIOS：



點選「Update from Server」，選擇距離您所在國家最近的@BIOS伺服器，下載符合此主機板型號的BIOS檔案。接著請依照畫面提示完成操作。

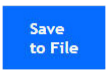
如果@BIOS伺服器找不到您主機板的BIOS檔案時，請至技嘉網站下載該主機板型號最新版的BIOS壓縮檔，解壓縮檔案後，利用手動更新的方法來更新BIOS。

2. 手動更新BIOS：



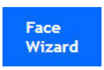
點選「Update from File」，選擇事先經由網站下載或其它管道得到之已解壓縮的BIOS檔案。再依照畫面提示完成操作。

3. 儲存BIOS檔案：



點選「Save to File」可儲存目前所使用的BIOS版本。

4. 更換BIOS開機畫面：



勾選「Face Wizard」的「更新圖檔至BIOS」，可將自行儲存的圖檔，透過Face-Wizard工具程式，選擇作為開機畫面，讓電腦開機時有專屬的圖片。勾選「備份BIOS內的現有圖檔」可將使用中的開機畫面備份。

圖檔支援的格式如下：jpg、bmp、gif。

C. 更新完成之後...

更新完成後請重新開機。

- 請務必確認BIOS檔案是否與主機板型號相符，因為選錯型號而進行更新BIOS，會導致系統無法開機。
- 在更新BIOS的過程中，請勿關機或關閉電源，否則會導致BIOS損壞而使系統無法開機。

5-1-3 如何執行Q-Flash Plus

A. 在開始執行Q-Flash Plus之前…

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔，將BIOS檔案儲存至USB隨身碟中，並重新命名為「GIGABYTE.bin」。
   (請注意：所使用的USB隨身碟必須是FAT32/16檔案系統格式，且為USB 2.0規格。)
3. 將USB隨身碟連接至主機板後方的白色USB埠。

B. 執行Q-Flash Plus

進入開機程序後，當主BIOS及備份BIOS均被偵測為開機失敗，約15~20秒後系統將自動尋找比對連接於白色USB埠的BIOS檔案，同時FBIOS_LED會開始閃爍(表示開始進行比對)。約等2~3分鐘，FBIOS_LED閃爍停止，代表主BIOS更新結束。

完成主BIOS更新後，系統會自動重新開機，由DualBIOS™進行備份BIOS的更新，完成後系統會再次重新開機，由主BIOS 正常開機。

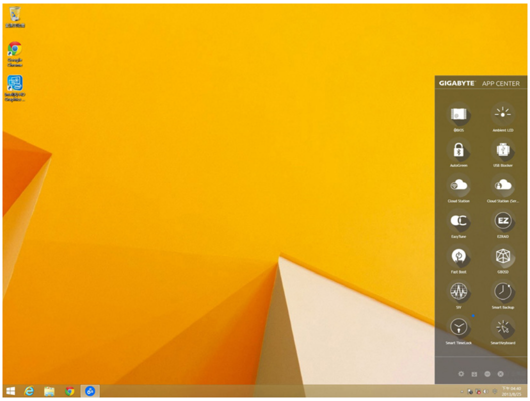
5-2 APP Center

技嘉APP Center提供您豐富且完整的應用程式管理功能，協助您輕鬆獲得最新的技嘉主機板相關工具程式(註)。技嘉APP Center採用簡單易用的使用者介面，您可以在APP Center直接執行所有技嘉工具程式，並可以透過線上檢查更新及下載所有工具程式、驅動程式及BIOS。

執行APP Center程式

放入技嘉主機板驅動程式光碟片後，點選「Application Software\安裝技嘉工具程式」，安裝App Center及所勾選的工具程式，完成後請重新開機。

至「桌面」的通知區域點選App Center 圖示開啟App Center程式(圖一)。您可以在此點選要執行的技嘉工具程式，或是點選「線上更新」進行線上更新程式。



圖一

若關閉APP Center後，可至「應用程式」畫面點選「Launch APP Center」圖示重新啟動(圖二)。

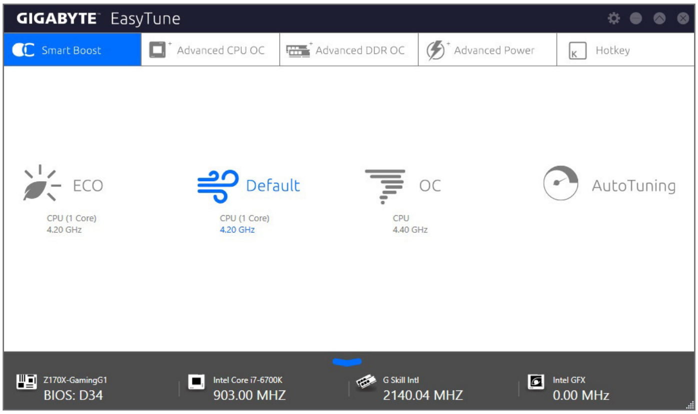
圖二

(註)　APP Center支援的程式會因不同主機板而有所差異；各程式所支援的功能也會依主機板的規格而不同。

5-2-1 EasyTune

技嘉EasyTune提供您一個簡易及方便的系統調校與超頻的使用介面，讓您可以輕鬆在作業系統下藉由EasyTune進行超頻、超電壓等動作，藉以提升系統效能。

使用介面介紹



標籤頁說明

標籤頁	說明
Smart Boost	「Smart Boost」標籤頁提供您不同階段的CPU頻率作選擇進而達到不同的效能。完成設定之後，請重新開機使設定生效。
Advanced CPU OC	「Advanced CPU OC」標籤頁提供您調整CPU基頻、顯示晶片時脈及電壓。您可以將完成的設定儲存為設定檔(Profile)，最多可設定兩組。
Advanced DDR OC	「Advanced DDR OC」標籤頁提供您調整記憶體頻率。
Advanced Power	「Advanced Power」標籤頁提供您調整電壓。
Hotkey	「HotKey」標籤頁提供您開啟設定檔(Profile)的快速功能鍵。

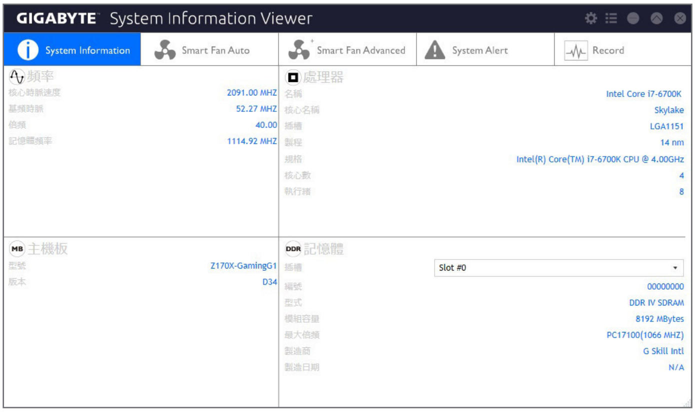
EasyTune所提供的功能會因不同主機板及CPU而有所差異。若某選項顯示為灰色表示該選項不能調整或不支援該功能。

不當的超頻或超電壓可能會造成硬體元件如CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。建議您確實瞭解EasyTune的各項功能才進行調整，否則可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。

5-2-2 System Information Viewer

技嘉System Information Viewer提供您在作業系統中即可監控及調校風扇轉速。此外更可將CPU、記憶體等系統資訊顯示於桌面，方便您隨時查看系統狀況。

使用介面介紹



標籤頁說明

標籤頁	說明
System Information	「System Information」標籤頁提供CPU、主機板型號及BIOS版本相關資訊。
Smart Fan Auto	「Smart Fan Auto」標籤頁提供您選擇智慧風扇的運作模式。
Smart Fan Advanced	「Smart Fan Advance」標籤頁提供您調整智慧風扇的轉速。風扇會依據溫度調整轉速，您可以在「Smart Fan」調整溫度與風扇的工作比率；「RPM Fixed Mode」則可以選擇固定風扇轉速。按下「校正」按鈕可以測試風扇特性並列出對照表；按下「重置」按鈕，則可以回復至前次套用的設定。
System Alert	「System Alerts」標籤頁提供硬體溫度、電壓及風扇轉速相關資訊，並且提供設定警告溫度/風扇轉速的功能。
Record	「Record」標籤頁提供您記錄系統電壓、溫度以及風扇的運作變化。須注意，在記錄過程中若離開此標籤頁，程式將停止記錄功能。

若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。

5-2-3 Fast Boot

技嘉Fast Boot(註一)提供簡單易用的圖形用戶界面，讓您可以在作業系統中啟動或變更BIOS設定程式「Fast Boot」或「Next Boot After AC Power Loss」選項的設定。

使用介面介紹

使用說明

- **BIOS快速開機：**
  此選項與BIOS設定程式中「Fast Boot」選項一致(註二)。提供您是否啟動快速開機功能以縮短進入作業系統的時間。
- **AC斷電後再次開機：**
  此選項與BIOS設定程式中「Next Boot After AC Power Loss」選項一致(註二)。提供您選擇系統斷電後電源回復時的開機模式。(此模式只有在「BIOS快速開機」設為「開啟」或「超快速開機」時才會開放設定。)

設定完成請按「儲存」再按「離開」，下次開機將執行所設定的模式。按下「馬上進入BIOS設定畫面」按鈕，系統將立刻重新開機，並進入BIOS設定程式。

(註一) 此功能僅支援Windows 10/8.1作業系統。
(註二) 功能說明請參考第二章—「BIOS Features」。

5-2-4 Smart TimeLock

技嘉Smart TimeLock 提供您經由簡單的規則及設定，有效率管理電腦或網路的使用時間。

使用介面介紹

使用說明

直接點選左下角按鈕 並輸入密碼(註)，即可分別針對工作日及假日設定可使用時間及不可使用時間，進行個人化調整，右下角的「鎖定模式」讓您選擇設定的時間為關機或是僅關閉網路。設定完成請按「儲存」再按「離開」。

預設關機時間前15分鐘及1分鐘會出現提醒畫面，您可選擇輸入密碼延長使用時間或按「取消」離開提醒畫面。當到達預設關機時間時，需輸入密碼延長使用時間，否則系統將自動關機。

(註) 您可至BIOS設定程式設定「User Password」，以避免其他使用者變更系統時間。

5-2-5 USB Blocker

技嘉USB Blocker提供簡單易用的圖形用戶界面，讓您阻止特定的USB設備類型在您的電腦上運作，被封鎖的設備將被作業系統所忽略。

使用介面介紹

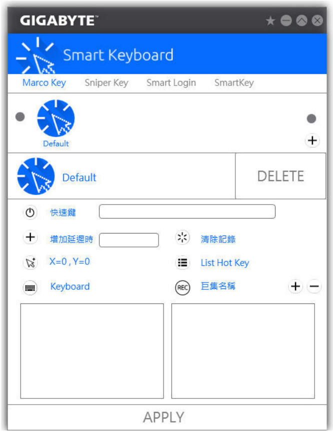
使用說明

選擇您想阻檔或解除封鎖的USB設備類型，雙擊滑鼠左鍵變更「阻擋」或「不阻擋」狀態，按「OK」後在跳出的視窗輸入密碼後再按「OK」即可。

5-2-6 Smart Keyboard

技嘉Smart Keyboard提供您自訂指令、設定滑鼠靈敏度、開啟資料捷徑/密碼及快速功能鍵，可優化鍵盤和滑鼠功能。

使用介面介紹



使用說明

- **Marco Key：**
  可以設定巨集指令並自訂快速鍵，達到快速輸入指定的效果。
- **Sniper Key：**
  靈活運用Sniper Key，可在狙擊狀態中切換滑鼠靈敏度，穩定狙擊準度。
- **Smart Login：**
  可以設定開啟網頁或文件的捷徑及密碼。
- **Smart Key：**
  提供您開啟超頻及節能的快速功能鍵。

(註) 若Smart Keyboard違反了遊戲的用戶許可協議，建議關閉此功能。

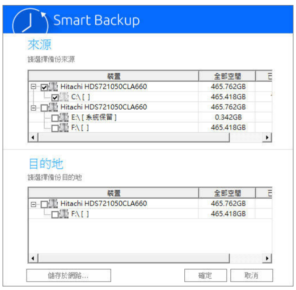
5-2-7 Smart Backup

Smart Backup 可以讓您每個小時自動將所選擇的硬碟分割區備份成一個系統映象檔，並且在需要的時候使用這些映像檔還原您的系統或檔案。

「Smart Backup」主畫面：

按鈕	說明
設定	選擇備份來源分割區及目地分割區
開始	建立USB修復磁碟
立即備份	馬上執行備份動作
檔案還原...	使用映象檔還原您的檔案
系統還原...	使用映象檔還原您的系統

- 僅支援NTFS 檔案系統。
- 初次使用Smart Backup時，需先至「設定」選擇備份目地分割區。
- 「立即備份」功能需在登入Windows作業系統10分鐘後才能使用。
- 勾選「開機後自動執行」可以在下次開機時自動執行Smart backup程式。

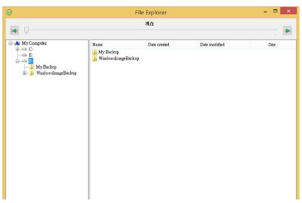


製作備份：

點擊主畫面的「設定」鈕。在「設定」對話框出現後，指定您的備份來源及目地分割區並按「確定」。初次備份將在設定完成10分鐘後開始執行，之後每小時自動執行一次備份。請注意，系統碟裡的所有分割區將被預設為備份來源，且備份目地分割區和來源分割區不能為同一個。

網路備份：

若是要將備份檔儲存至網路，請選擇「儲存於網路」。請先確認存放備份檔的主機和你的電腦皆處於相同的網域中。選擇網路儲存位置後再輸入使用者名稱及密碼，再依畫面指示完成設定。



還原檔案：

點擊主畫面的「檔案還原」鈕。在接下來跳出的視窗中使用上方的時間軸選擇一個之前備份的時間點，右方的窗格將顯示備份目地碟裡的分割區備份檔(位於「My Backup」資料夾中)，選擇您想要回復的檔案並將它複製至別處。

使用Smart Backup還原您的系統：

步驟：

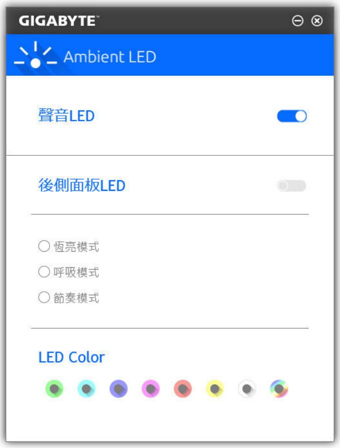
1. 點擊主畫面的「系統還原」鈕。
2. 選擇存放備份檔的位置。
3. 使用時間軸選擇之前的備份時間點。
4. 選擇在該時間點所製作的分割區備份，並按下「還原」。
5. 確認您是否要立刻執行系統還原動作或是稍候再執行。若選擇立刻執行，系統將立即重新開機並且進入Windows還原環境，再依照畫面指示進行系統還原。

所有的檔案及程式將會被刪除並取代成您所選擇的備份檔裡的資料，若需要請在還原前複製您的資料。

5-2-8 Ambient LED

技嘉Ambient LED提供您在作業系統中啟動或變更主機板上及後方I/O裝置鐵片(註)的音效LED顯示設定。

使用介面介紹



使用說明

- **聲音LED：**
  提供您是否開啟主機板上的音效LED顯示功能。

- **後側面板LED(註)：**
  提供您是否開啟後方I/O裝置鐵片的音效LED顯示功能及選擇顯示模式。

  恆亮模式—保持恆亮狀態。
  節奏模式—將依據音效節拍而顯示明暗。
  呼吸模式—將平緩並規律的顯示明暗。

- **LED Color Theme：**
  提供您選擇LED顯示的顏色。

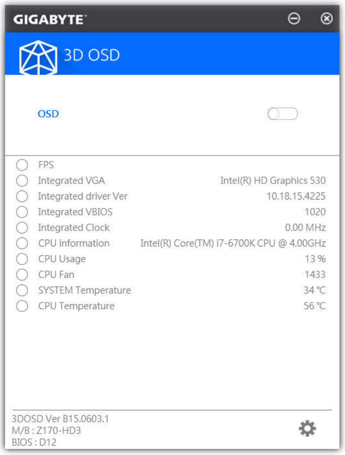
- **LED Changing Time Interval：**
  當LED Color Theme設定為顏色變換時，可設定顏色變換的間隔時間。

(註) 此選項只有在I/O鐵片具備音效LED功能的機種上使用才有作用。

5-2-9　3D OSD

3D OSD (註)可自動偵測系統的資訊並顯示於遊戲進行的畫面中，讓您在遊戲中不需切換畫面也能輕易監控系統即時資訊。

使用介面介紹



使用說明

主畫面：

提供您是否開啟3D OSD功能及勾選您想要顯示的即時系統資訊，可顯示的系統資訊選項為3D OSD自動偵測。

設定頁面：

提供您設定開啟/關閉3D OSD功能的快速鍵及顯示的文字大小/位置/顏色。

(註)　安裝3D OSD前，請先確認系統已安裝DirectX End-User Runtime。

5-2-10 Cloud Station

技嘉Cloud Station (Server)包含了HomeCloud、GIGABYTE Remote、Remote OC及HotSpot等工具程式，可讓您的智慧手機、平板裝置及電腦透過無線或藍牙功能與該電腦進行通信、資源共享及系統控制等功能。Cloud Station則可與安裝Cloud Station (Server)的主電腦端進行檔案傳輸共享。

注意事項：

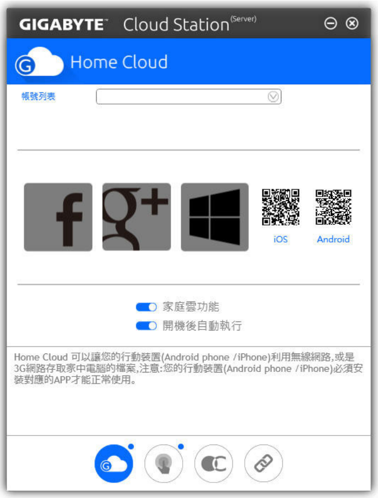
- 若要執行HomeCloud、GIGABYTE Remote及Remote OC，智慧手機/平板裝置需安裝「技嘉Cloud Station」應用程式(Android系統請至Google play，iOS系統請至App Store下載)(註一)
- 若要執行電腦間的HomeCloud檔案傳輸及共享，主電腦端需安裝Cloud Station (Server)，遠端電腦需安裝Cloud Station
- 智慧手機/平板裝置需具備Android 4.0以上或iOS 6版本以上作業系統
- 第一次啟動HomeCloud、GIGABYTE Remote及Remote OC時，請在HomeCloud頁面點選使用Google、Facebook或WindowsLive帳號登入，智慧手機、平板裝置與電腦需使用此相同帳號登入

HomeCloud

HomeCloud可讓您進行智慧手機、平板裝置與電腦間的檔案(註二)上傳、下載及備份。

使用介面介紹

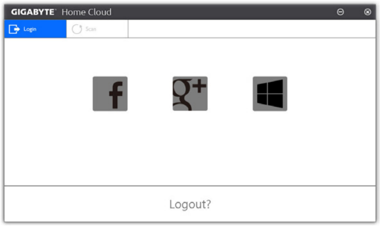
主電腦端：



(註一) 使用智慧手機/平板裝置掃描HomeCloud頁面的QR code，即可連結至App Store或Google Play下載「技嘉Cloud Station」應用程式

(註二) iOS系統檔案需為圖片或影片檔。

遠端電腦：



使用說明

步驟一：

在主電腦端開啟「HomeCloud」，請使用Google、Facebook或WindowsLive帳號登入或選擇「帳號列表」裡的帳號登入，並啟動「家庭雲功能」。如下次開機需自動啟動「家庭雲功能」，請啟動「開機後自動執行」。

步驟二：

在智慧手機、平板裝置或遠端電腦開啟「技嘉Cloud Station」應用程式，使用與主電腦端登入Home-Cloud時相同的帳號登入，再點選「HomeCloud」功能。

主電腦端：

選項	說明
Account List	顯示目前登入的帳號
Remove	移除選取的帳號
Share Folder	顯示目前登入帳號的共用資料夾路徑
Open Folder	開啟目前登入帳號的共用資料夾

智慧手機/平板裝置/遠端電腦：

選項	說明
圖片檔案	檔案上傳：點選檔案夾，瀏覽並勾選檔案，再按「Menu」鍵並選擇「上傳選取的檔案」，將檔案上傳至電腦 檔案下載：點選檔案夾，再按「Menu」鍵點選「下載檔案」，可瀏覽並勾選檔案，將檔案下載至智慧手機/平板裝置
音樂檔案	
影片檔案	
全部檔案	
通訊錄	點選檔案夾，再按「Menu」鍵可將其「備份到遠端電腦」、「由遠端電腦還原」、「檢視遠端的通訊錄」或「重新選擇電腦」
通話紀錄	

GIGABYTE Remote

GIGABYTE Remote可以讓您遠端控制您的電腦，由智慧手機/平板裝置進行滑鼠、鍵盤及媒體(Windows Media Player)的操作與輸入。

使用介面介紹

使用說明

步驟一：

在主電腦端開啟「GIGABYE Remote」並啟動「GIGABYTE遠端功能」，如下次開機需自動啟動「GIGABYTE遠端功能」，請啟動「開機後自動執行」。

步驟二：

在智慧手機/平板裝置開啟「技嘉Cloud Station」應用程式，使用與主電腦端登入HomeCloud 時相同的帳號登入，尋找遠端電腦並與您的電腦進行配對，再點選「遠端控制」功能，即可進行以下遠端操作。

智慧手機/平板裝置：

選項	說明
滑鼠	提供您遠端進行滑鼠的左鍵鎖定及左右鍵功能操作
鍵盤	提供您遠端進行鍵盤的操控，例如文字的輸入(點擊「即時輸入模式」並在下方輸入文字)或刪除
媒體	提供您對電腦正開啟中的Windows Media Player進行播放的遠端選擇與控制

Remote OC

Remote OC可讓您遠端控制您的電腦，在智慧手機/平板裝置上進行電腦的超頻、系統調整、系統監測、Quick Boost、關閉或重新開啟電腦電源。

使用介面介紹

使用說明

步驟一：

在主電腦端開啟「Remote OC」並啟動「遠端超頻功能」，如下次開機需自動啟動「遠端超頻功能」，請啟動「開機後自動執行」。

步驟二：

在智慧手機/平板裝置開啟「技嘉Cloud Station」應用程式，使用與主電腦端登入HomeCloud時相同的帳號登入，再點選「遠端超頻」功能，即可進行以下遠端操作。

智慧手機/平板裝置：

選項	說明
Tuner	提供您調整CPU/記憶體頻率及電壓值的功能
INFO	顯示系統資訊包含CPU、主機板及記憶體的說明
HW MONIT	提供系統溫度、電壓及風扇轉速相關資訊
QUICK BOOST	提供您3階段的自動系統效能調校選擇
CONTROL	提供您遠端重新啟動電腦或是關機

HotSpot

Hotspot功能可以將您的電腦設定成一個虛擬的無線存取點，並且將網路連線能力分享給您其它的無線裝置。使用前請先確認您的電腦已連線至網際網路，並且已開啟Wi-Fi 功能。

使用介面介紹

使用說明

設定您的主電腦端：

以下為主要設定項目，設定完成後請按「啟動」。

- **可設定為分享的網路連線：**
  在此清單選擇您所要分享已連線至網際網路的的網路連線。
- **可使用的熱點裝置：**
  為虛擬介面卡，當系統存在2張以上的WiFi卡時，就必須選擇其中一組來使用。
- **SSID：**
  虛擬無線存取點的代號，您可自行更改或是保留預設值。
- **熱點密碼(必須至少8個字元)：**
  虛擬無線存取點的密碼，您可自行更改或是保留預設值(輸入的密碼必須包含至少8個字元而且該欄位不得空白)，若日後有無線裝欲透過此網路連線上網時，就必須先輸入此密碼才有權限。

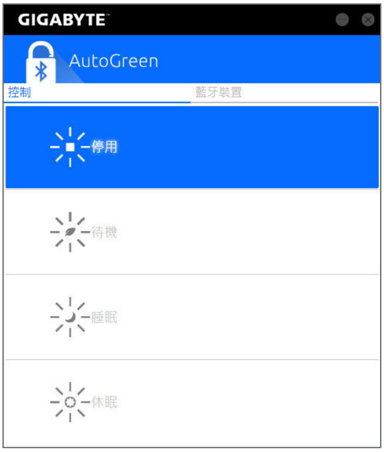
設定欲透過虛擬無線存取點上網的無線裝置：

若其它無線裝置想透過您電腦的虛擬無線存取點上網，請確認該裝置的Wi-Fi功能已經開啟，並瀏覽至查看可用連線的畫面，選取您電腦的虛擬存取點並輸入密碼即可完成。

5-2-11 AutoGreen

AutoGreen(註)可以讓使用者經由智慧手機/平板裝置的藍牙功能與電腦連結，啟動系統節能功能。當裝置離開系統藍牙接收器的偵測範圍時，系統即會進入設定的節能模式。使用前請確認您智慧手機/平板裝置及電腦的藍牙功能已開啟。

使用介面介紹



「控制」頁面說明：

在「控制」頁面，您可依個人的需求選擇系統節能模式。

按鈕	說明
停用	關閉此功能
待機	進入Power On Suspend模式
睡眠	進入Suspend to Disk模式
休眠	進入Suspend to RAM模式

「藍牙裝置」頁面說明：

在「藍牙裝置」頁面，您可將智慧手機/平板裝置與系統的藍牙接收器進行配對。請按「更新」讓AutoGreen搜尋週圍的藍牙裝置，接著勾選欲配對的裝置，電腦及裝置的畫面各會出現一組密碼，要求您比較2組密碼是否相同，完成確認後即可配對成功。

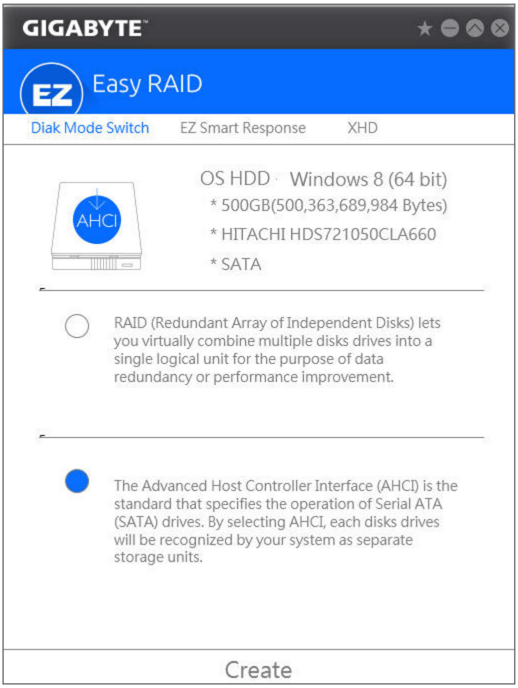
(註) 如果您的手機已經被拿來與安裝AutoGreen的系統做配對，並且啟動AutoGreen的功能時，就不能再用來連接其他藍牙裝置。

5-2-12 Easy RAID

技嘉Easy RAID包含Disk Mode Switch、EZ Smart Response及XHD等程式，透過Easy RAID簡化了繁複的安裝及設定步驟，即可輕鬆體驗應用程式提供的功能。

Disk Mode Switch

Disk Mode Switch程式提供您在已安裝好作業程式的磁碟，仍能進行磁碟模式的切換。可切換的模式為：AHCI轉RAID模式，切換模式後，請重新開機並確認Intel®快速儲存技術(Intel® Rapid Storage Technology)程式是否可正常執行。



EZ Smart Response

A. 系統需求

1. 支援此功能的Intel®晶片組主機板
2. Intel® Core系列處理器
3. 將Intel® SATA控制器設為RAID模式
4. 安裝Intel®快速儲存技術(Intel® Rapid Storage Technology)程式(註一)
5. 一個一般SATA硬碟及一個SSD硬碟(註二)
6. Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10作業系統(註三)

若在已安裝完成作業系統的狀況下進行此設定，一旦啟動RAID模式(註四)後，SSD硬碟內的資料將遺失，因此請在啟動此功能前先進行備份。

B. 使用說明

選擇「EZ Smart Response」，點選「Create」即可完成設定。
若要停用此功能直接點選「Delete」即可。

(註一) 設定前請先確認已安裝Intel® Rapid Storage Technology程式(14.5或以上版本)。
(註二) SSD硬碟做為快取記憶體。最大的快取大小為64 GB，SSD硬碟容量若大於64 GB，剩餘的容量仍可做為資料碟使用。
(註三) 作業系統必須安裝於一般SATA硬碟。
(註四) 當BIOS設定內的Intel® SATA控制器模式為AHCI時會強制設為RAID。

XHD

技嘉XHD (註一)提供您在RAID就緒的系統，當偵測到系統有新增SATA硬碟時，可透過XHD一鍵安裝快速建立RAID 0模式，省略繁複的設定流程，提升硬碟讀取及儲存效能。

A. 系統需求

1. 支援RAID功能的Intel®晶片組主機板
2. 將Intel® SATA控制器設為RAID模式
3. 安裝Intel®快速儲存技術(Intel® Rapid Storage Technology)程式
4. Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10作業系統
5. 安裝Intel® SATA控制器驅動程式

B. 使用說明

選擇「XHD」，依需求點選「Create RAID 0」即可完成設定(註二)。

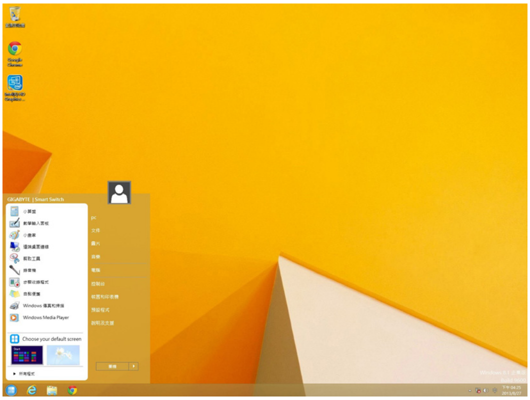
(註一) XHD程式僅支援Intel®晶片組控制的SATA插座。

(註二) 除了作業系統硬碟之外，其他硬碟內的資料將被刪除，因此請在啟動此功能前先進行備份。

5-3 Smart Switch

技嘉Smart Switch提供您慣用的Windows「開始」使用介面，方便您開啟常用程式，並可在此選擇開機後預設進入的畫面。

使用介面介紹



使用說明

Smart Switch安裝完成後，在傳統Windows桌面左下角即可看到Smart Switch 圖示，按滑鼠左鍵即可開啟如上圖畫面，您可以在此選擇下次開機時預設進入的畫面。

第六章　　附錄

6-1　Killer Network Manager

透過Killer Network Manager 您除了可以檢視網路連線狀態、網路頻寬及設定網路組態。若您已經安裝完內建網路的驅動程式，即可在「應用程式>Killer Networking」開啟Killer Network Manager，或是點擊在通知區域的 K 圖示。

應用程式頁面

此頁面可以配置線上遊戲及應用程式使用頻寬的優先順序。您可以使用應用程式/線上遊戲圖示下方的下拉式選單選擇順序。
您也可以自行更改各應用程式的上傳及下載頻寬，拖曳欲修改上傳或下載頻寬項目最右方的灰色方塊，以更改頻寬。

系統性能

此頁面可以檢視系統的應用程式流量。

網路設定

此頁面可讓您設定網際網路供應商頻寬速度。

Killer 乙太網路

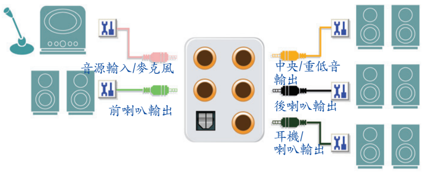
此頁面可以檢視目前網路連線的狀態。

6-2　音效輸入/輸出設定介紹

6-2-1　2 / 5.1 聲道介紹

本主機板可支援2 / 5.1聲道。請參考下列說明設定音效輸出。

- 2聲道：立體聲道耳機或喇叭
- 5.1聲道：前喇叭、後喇叭、中央/重低音



6-2-2　Creative軟體套件

安裝完音效驅動程式後，可以從「應用程式>Creative」找到Creative軟體套件，包括Alchemy及Sound Blaster Recon3Di。

Creative Alchemy

透過Creative Alchemy 您可開啟遊戲的EAX音效支援，提供最真實的環繞聲效果。

步驟：

請至「應用程式>Creative」開啟Creative Alchemy。「Creative Alchemy」畫面出現後，在左側「安裝的遊戲」清單中將欲啟動EAX效果的遊戲加至右邊的清單即可。您將在開啟遊戲後，看到EAX效果已被啟動。

Sound Blaster Recon3Di

要開啟Sound Blaster Recon3Di，可從「應用程式>Creative」點選「Sound Blaster Recon3Di控制台」或是點擊在通知區域的 圖示。

SBX PRO STUDIO功能介紹：

您可以點擊SBX PRO STUDIO功能按鈕來開啟或關閉此功能。每一功能旁的滑桿可讓您調整要強化該功能的效果強度。

- Surround
  還原聲音的寬度和深度，創造最自然感的環繞音場效果。
- Crystalizer
  使音樂和電影的音效更清晰生動，真實呈現原創者最動聽的創作。
- Bass
  此選項只有在您安裝的是立體聲喇叭或耳機時才能使用。此選項可填補低頻音，增強衝擊力，讓您獲得更好的娛樂體驗。交叉頻率功能只有在安裝的是2聲道立體聲喇叭才能使用。
- Smart Volume
  自動調整音樂檔案的音量大小，避免聽音樂時音量突然增大的不適感。
- Dialog Plus
  強化影片中的人聲音頻，使每一句對話在環繞的背景音樂裡都能被清楚聽見。

CRYSTALVOICE功能介紹：

在此頁面您可以做選擇錄音裝置及調整麥克風音量/麥克風增益相關設定以及開啟或關閉CrystalVoice相關功能。CrystalVoice提供以下功能：

- FX
  可將您的聲音模擬成不同的角色及口音。
- Smart Volume
  自動調節您的聲音保持恆定的音量，使其不至於過大或過小。
- Noise Reduction
  可大幅度的減少背景噪音。
- Acoustic Echo Cancellation
  在聲音傳遞的過程中減少回音。

SCOUT MODE功能介紹：

在此頁面您可以開啟或關閉Scout Mode。此功能讓您在玩FPS遊戲時，提早聽見敵人的聲音，在戰鬥中取得先機，並且可設定在遊戲中自由開關此功能的熱鍵。

喇叭/耳機功能介紹：

在此頁面您可以設定由喇叭或耳機輸出或是設定喇叭/耳機組態。(註：喇叭及耳機輸出只能擇一使用，當您切換至耳機功能時，只有前置耳機及後窗的耳機孔有聲音輸出。)

喇叭/耳機組態：

您可依所連接裝置，選擇「5.1環繞音效」、「立體聲」或「耳機」。若連接5.1聲道喇叭，可自行取消或開啟某組喇叭。

混音器功能介紹：

在此頁面您可以調整音效輸入/輸出裝置的播放音量和錄音音量。

等化器功能介紹：

在此頁面您可以調整音訊中的某些頻率。

進階功能介紹：

在此頁面您可以將立體聲混音做數位輸出。您可以將混音後的音效同時透過喇叭及光纖輸出2聲道的效果。

註：使用此功能時，Windows 控制台的預設音效播放裝置必須設為「喇叭」，而不是「SPDIF Out」。

其它功能：

「設定檔」按鈕可以讓您在「喇叭/耳機」、「混音器」、「進階功能」等視窗所做的設定存成一個設定檔，並且可做匯入及匯出的動作，與他人分享。

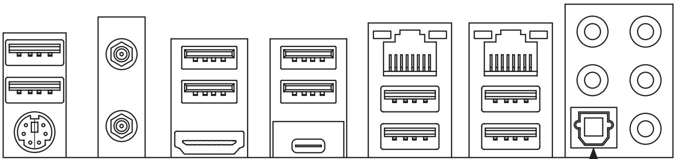
(註)　　若需更多Sound Blaster Recon3Di相關資訊，請至CREATIVE®官方網站查詢。

6-2-3 S/PDIF輸出設定

為了充份發揮音效功能，可以經由S/PDIF輸出插座將音源訊號傳至外部解碼器進行解碼，以得到最佳之音效。

1. 連接S/PDIF輸出線：

您可以依據下圖連接S/PDIF光纖輸出線至外部解碼器，即可輸出S/PDIF數位音效訊號。

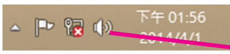


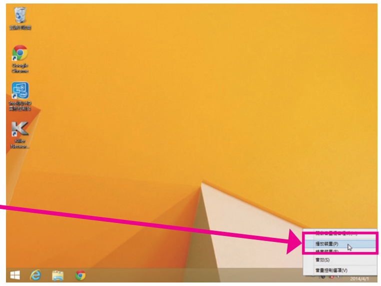
連接S/PDIF光纖輸出線

2. S/PDIF音效輸出設定：

步驟一：

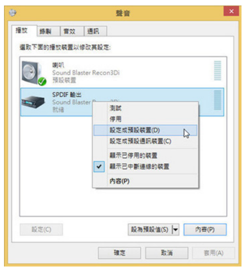
進入作業系統後，在通知區域找到🔊圖示，在此圖示點擊右鍵，選擇「播放裝置」。





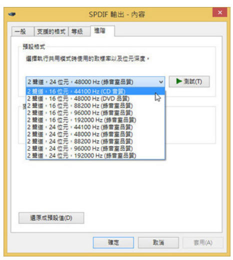
步驟二：

請在「播放」標籤頁的「SPDIF輸出」按右鍵選擇「設定成預設裝置」並且開啟「內容」對話框。



步驟三：

您可以到「支援的格式」標籤頁選擇欲解碼的格式或是到「進階」標籤頁選擇輸出音效的預設取樣率及位元深度。



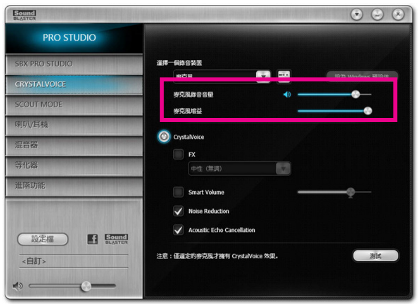
6-2-4 錄音裝置設定

您可以選擇要錄製從麥克風或線性輸入(Line-In)裝置輸入的聲音，或是錄製電腦播放的聲音。

1. 麥克風音效輸入設定：

步驟一：

您可以選擇將麥克風接至機殼後方的麥克風插孔，或是前面板的麥克風插孔。請注意，機殼後方和前面板的麥克風功能僅能擇一使用。開啟「Sound Blaster Recon3Di」的「CRYSTALVOICE」頁面，確認「選擇一個錄音裝置」處的麥克風安裝正常。



步驟二：

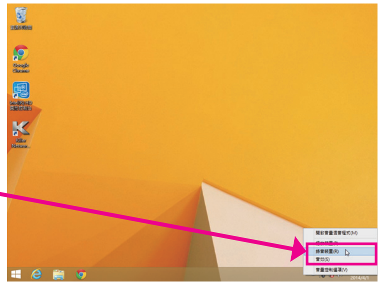
若要在錄音過程中同時聽到所錄製的聲音，建議可將「麥克風音量」調整至中間的位置請勿將「麥克風音量」設為靜音，否則將無法聽到錄製的聲音。如果您想增加麥克風錄音及播放的音量，請使用「麥克風增益」滑桿，即可自行設定麥克風增量音量。

2. 線性輸入裝置音效輸入設定：

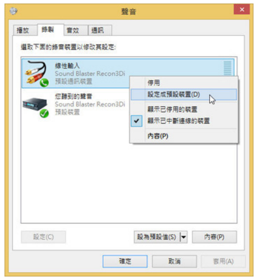
步驟一：

開啟「Sound Blaster Recon3Di」的「混音器」頁面，在「錄音」處點擊「輸入裝置」按鈕，選擇「後置線性輸入」。並且可用「線性輸入」滑桿設定音量。

步驟二：
在通知區域找到圖示，在此圖示點擊右鍵，選擇「錄音裝置」。

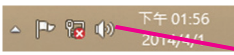


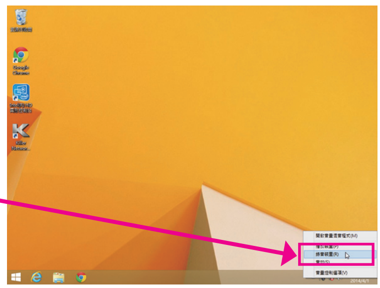
步驟三：
在「錄製」標籤頁，請在「線性輸入」選項按右鍵選擇「設定成預設裝置」。



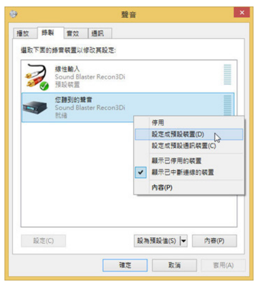
3. 錄製電腦播放音效：

步驟一：
在通知區域找到圖示，在此圖示點擊右鍵，選擇「錄音裝置」。

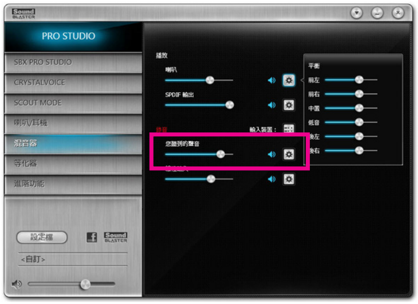




步驟二：
在「錄製」標籤頁，請在「您聽到的聲音」選項按右鍵選擇「設定成預設裝置」。



步驟三：
接下來進入「Sound Blaster Recon3Di」軟體開啟「混音器」頁面，在「錄音」處設定「您聽到的聲音」音量。



步驟四：
錄音裝置設定完成後，欲開啟錄音機，請將滑鼠游標移至螢幕左下角，點選出現的開始圖示即可進入「開始」畫面(或按鍵盤上的Windows鍵)。在此畫面點選左下角圖示，即可進入「應用程式」畫面。

步驟五：
在此畫面選擇「錄音機」開始使用錄音功能。

6-2-5 錄音機使用介紹

A. 錄製音效

1. 請確定已將音訊輸入裝置(例：麥克風)連接至電腦。
2. 若要開始錄音，請按一下 開始錄音(S) [開始錄音]。
3. 若要停止錄製，請按一下 停止錄音(S) [停止錄音]。

錄音結束之後，務必儲存檔案。

B. 播放音效

您可以在支援您的錄音檔檔案格式的數位媒體播放程式上播放您的錄音檔。

6-3 疑難排解

6-3-1 問題集

您也可以至技嘉網站「支援與下載\問題集」，查詢更多主機板常見問題集。

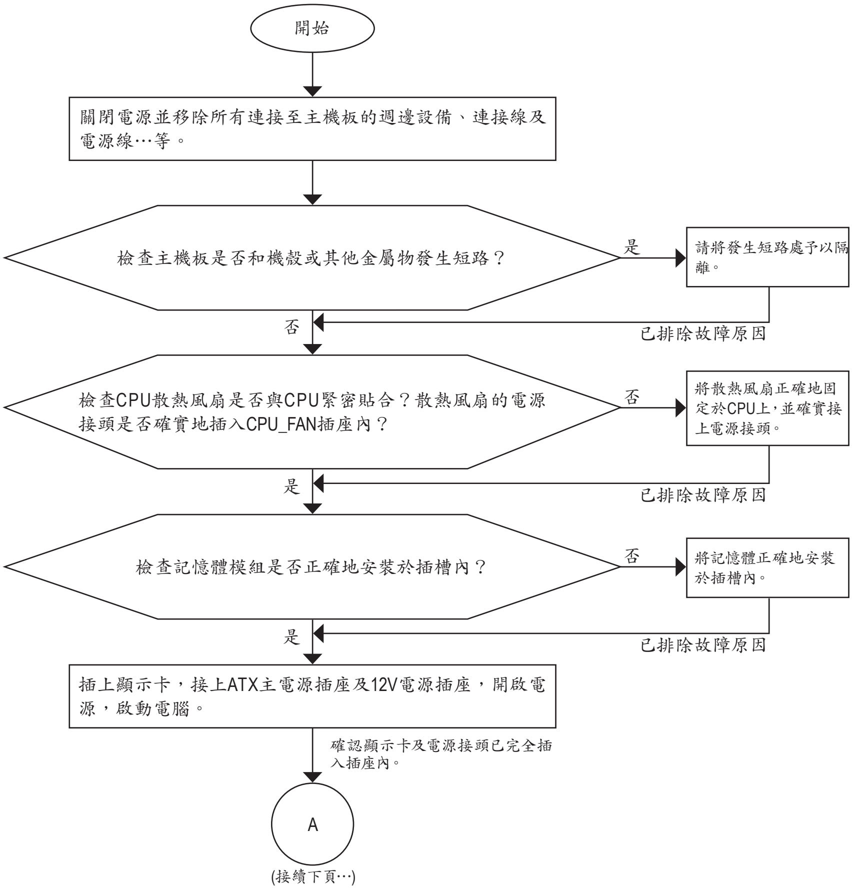
Q： 為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？
A： 有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

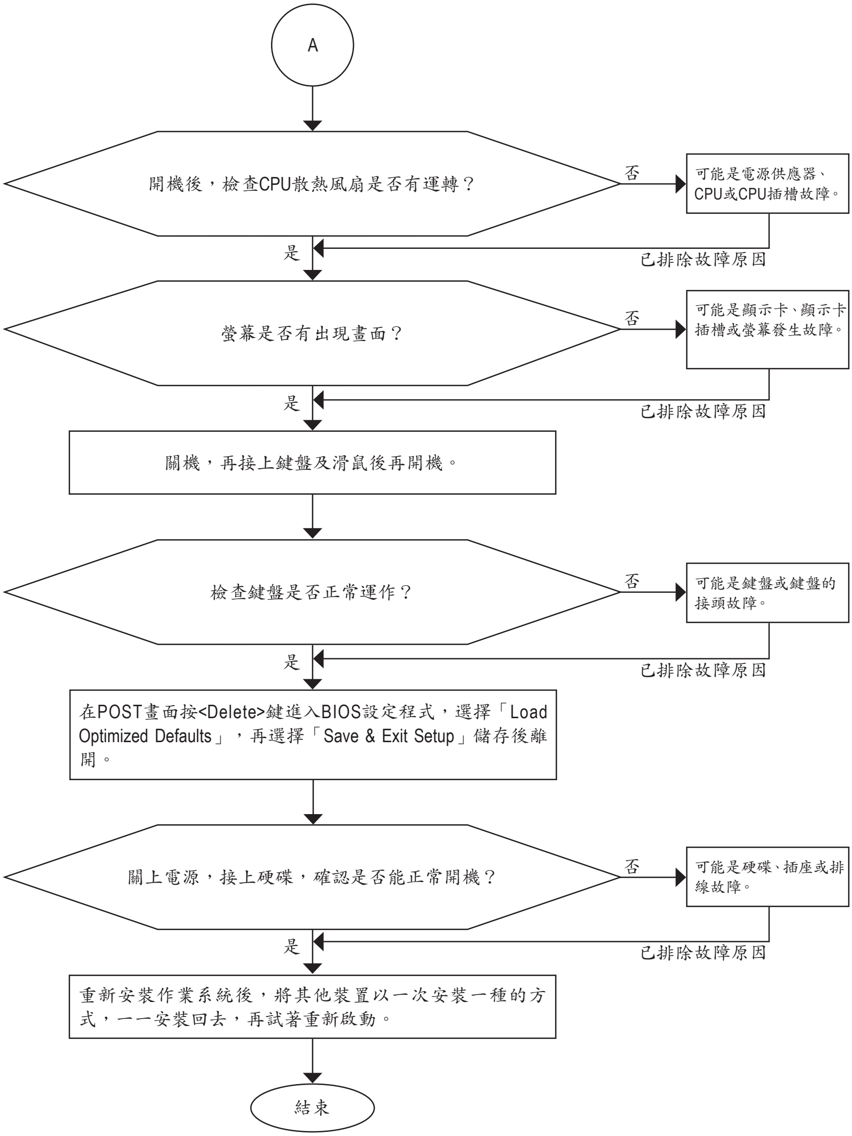
Q： 我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？
A： 如果您的主機板上有清除CMOS資料按鈕，請直接按下此按鈕即可清除(按下按鈕前請先關閉電源並拔除電源線)。如果您的主機板上有清除CMOS資料針腳，請參考第一章的說明，將針腳短路以清除CMOS設定；若沒有此針腳/按鈕，請參考第一章－「電池」的說明，可以暫時將主機板上的電池拔起，停止供應CMOS電力，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。

Q： 為什麼我已經把喇叭開的很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？
A： 請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

6-3-2 故障排除

如果您在啟動電腦時發生了問題，可以參考下列步驟，試著將問題排除。





如果上述說明還無法解決您的問題，請您洽詢購買的店家或經銷商尋求協助，或至技嘉網站「支援\技術支援」填寫您的問題，我們的客服人員將會儘速回覆。

6-4 除錯燈號代碼說明

一般開機

代碼	說明
10	PEI Core is started.
11	Pre-memory CPU initialization is started.
12~14	Reserved.
15	Pre-memory North-Bridge initialization is started.
16~18	Reserved.
19	Pre-memory South-Bridge initialization is started.
1A~2A	Reserved.
2B~2F	Memory initialization.
31	Memory installed.
32~36	CPU PEI initialization.
37~3A	IOH PEI initialization.
3B~3E	PCH PEI initialization.
3F~4F	Reserved.
60	DXE Core is started.
61	NVRAM initialization.
62	Installation of the PCH runtime services.
63~67	CPU DXE initialization is started.
68	PCI host bridge initialization is started.
69	IOH DXE initialization.
6A	IOH SMM initialization.
6B~6F	Reserved.
70	PCH DXE initialization.
71	PCH SMM initialization.
72	PCH devices initialization.
73~77	PCH DXE initialization (PCH module specific).
78	ACPI Core initialization.
79	CSM initialization is started.
7A~7F	Reserved for AMI use.
80~8F	Reserved for OEM use (OEM DXE initialization codes).
90	Phase transfer to BDS (Boot Device Selection) from DXE.
91	Issue event to connect drivers.

代碼	說明
92	PCI Bus initialization is started.
93	PCI Bus hot plug initialization.
94	PCI Bus enumeration for detecting how many resources are requested.
95	Check PCI device requested resources.
96	Assign PCI device resources.
97	Console Output devices connect (ex. Monitor is lighted).
98	Console input devices connect (ex. PS2/USB keyboard/mouse are activated).
99	Super IO initialization.
9A	USB initialization is started.
9B	Issue reset during USB initialization process.
9C	Detect and install all currently connected USB devices.
9D	Activated all currently connected USB devices.
9E~9F	Reserved.
A0	IDE initialization is started.
A1	Issue reset during IDE initialization process.
A2	Detect and install all currently connected IDE devices.
A3	Activated all currently connected IDE devices.
A4	SCSI initialization is started.
A5	Issue reset during SCSI initialization process.
A6	Detect and install all currently connected SCSI devices.
A7	Activated all currently connected SCSI devices.
A8	Verify password if needed.
A9	BIOS Setup is started.
AA	Reserved.
AB	Wait user command in BIOS Setup.
AC	Reserved.
AD	Issue Ready To Boot event for OS Boot.
AE	Boot to Legacy OS.
AF	Exit Boot Services.
B0	Runtime AP installation begins.
B1	Runtime AP installation ends.
B2	Legacy Option ROM initialization.
B3	System reset if needed.

代碼	說明
B4	USB device hot plug-in.
B5	PCI device hot plug.
B6	Clean-up of NVRAM.
B7	Reconfigure NVRAM settings.
B8~BF	Reserved.
C0~CF	Reserved.

S3 喚醒

代碼	說明
E0	S3 Resume is stared (called from DXE IPL).
E1	Fill boot script data for S3 resume.
E2	Initializes VGA for S3 resume.
E3	OS S3 wake vector call.

復原

代碼	說明
F0	Recovery mode will be triggered due to invalid firmware volume detection.
F1	Recovery mode will be triggered by user decision.
F2	Recovery is started.
F3	Recovery firmware image is found.
F4	Recovery firmware image is loaded.
F5~F7	Reserved for future AMI progress codes.

錯誤

代碼	說明
50~55	Memory initialization error occurs.
56	Invalid CPU type or speed.
57	CPU mismatch.
58	CPU self test failed or possible CPU cache error.
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed.
5A	Internal CPU error.
5B	Reset PPI is failed.
5C~5F	Reserved.
D0	CPU initialization error.
D1	IOH initialization error.

代碼	說明
D2	PCH initialization error.
D3	Some of the Architectural Protocols are not available.
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources.
D5	No Space for Legacy Option ROM initialization.
D6	No Console Output Devices are found.
D7	No Console Input Devices are found.
D8	It is an invalid password.
D9~DA	Can't load Boot Option.
DB	Flash update is failed.
DC	Reset protocol is failed.
DE~DF	Reserved.
E8	S3 resume is failed.
E9	S3 Resume PPI is not found.
EA	S3 Resume Boot Script is invalid.
EB	S3 OS Wake call is failed.
EC~EF	Reserved.
F8	Recovery PPI is invalid.
F9	Recovery capsule is not found.
FA	Invalid recovery capsule.
FB~FF	Reserved.

管理聲明

規章注意事項

此份文件沒有技嘉的書面允許將不可複製，以及不可向第三方透露文件內容，也不被使用於任何未經授權之目的。

違反前述時將被起訴。我們相信內容中所包含的訊息在印刷時，於各方面是準確的。然而，技嘉將不承擔本文中任何的錯誤或省略的責任。再則，指明此份文件裡的資訊是隨時調整不另行通知，且不含括未來法規的異動範圍。

我們對保護環境的承諾

除了高性能產品外，所有技嘉主機板均履行歐盟規章，如RoHS (電器電子設備使用某些危害物質限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (廢電器及電子設備指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)環境指令，與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境，以及使我們的自然資源使用度達到最大化。以下訊息是技嘉提供如何能負責地在您的『最終產品』內回收再利用或再使用大多數的原材料。

電器電子設備使用某些危害物質限制RoHS指令的聲明

技嘉產品無有意添加危害物質(鎘，鉛，汞，六價鉻，多溴聯苯類與多溴二苯醚類)。零件與零部件均經過仔細地選擇，使符合RoHS要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製品。

廢電器及電子設備WEEE指令的聲明

技嘉將履行歐盟法律詮釋的2002/96/EC廢電器及電子設備指令。廢電器及電子設備指令是關於處理、收集、回收再利用與處置電器及電子設備及它們的零部件。在指令下，使用設備必須標明記號、分開地收集，並且正確地處理。

WEEE標誌陳述

以下顯示標誌是在產品或在它的包裝上標明，象徵此產品不得併同其他廢棄物處理。相反，廢棄設備應該被帶往擁有有效處理、收集、回收再利用等廢棄物收集中心。廢棄設備在處理時，須做好分類收集與回收再利用，將會有助於保存自然資源，並且確保某種程度上的回收再利用是保護人類健康和環境。更多關於能減少廢棄設備環境安全方面的回收再利用細部資訊，請與您的當地政府辦公室、家庭廢棄物處理服務窗口、或是您購買產品的地點聯繫。

- 當您的電器或電子設備不再對您有用時，請將它回收到您的當地或地區廢棄物管理部門去做回收再利用。
- 如果您需要進一步的在您「最終產品」中協助回收再利用、再使用，您可以在您的產品使用手冊中所列出的消費者關懷專線與我們聯繫，以您的努力，我們將很樂意援助您。

最後，我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話)，來實踐其他環境友善的行動，回收再利用此產品所交付的的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃)，並且正確地處理或回收再利用所使用的電池。有你的幫助，我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量，盡可能減少最終產品的垃圾掩埋處置耗用，所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境，以及與正確的處理來增進我們的生活品質。

FCC Notice (U.S.A. Only)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates and radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult a dealer or experienced TV/radio technician for help.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful:
The Interference Handbook.
This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.20402. Stock No.004-000-00345-4

Notice for 5GHz

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only. (For 5GHz only)

RF exposure statement

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

CAUTION:

The manufacturer is not responsible for any interference caused by unauthorized modifications and/or use of unauthorized antennas.
Such changes and/or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Canada-Industry Canada (IC):

This device complies with Canadian RSS-210.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et

(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Notice for 5GHz:

Caution :

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and

(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.

(iv) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

Le guide d'utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;

(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

European Community Directive R&TTE Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of March 9, 1999 on Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE).
This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States.
The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

Restrictions d'utilisation en France:
Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur
Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Notice for Italy:
The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services. L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.

2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

Korea KCC NCC Wireless Statement:

5,25 GHz - 5,35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan Wireless Statement:

5.15GHz帯 ~ 5.35GHz帯: 屋内のみの使用。

技嘉產品台灣地區保固共同條款

1. 本條款保固標的，僅適用於消費者在台灣地區購買之技嘉產品(新品)。
2. 特價品、整新品、二手商品，庫存品或境外購買之產品，概依當時所附之保固條件為準，超出保固範圍或期限者，其維修，收費事宜，請洽本公司各服務中心。
3. 產品之保固：以保證書記載與官網公告為準。
4. 代理商或經銷商提供之保固，由其負責，不得據以轉嫁本公司承受。
5. 產品上無技嘉標籤或序號者，或序號與產品不符者，或難以辨識時，恕不提供保固與售後服務。若有維修需求，請洽原購買店家協助處理。

   ※ 產品序號識別：

   產品序號：4719331803056SN080500084640

   出廠日期：西元2008年第05週出廠

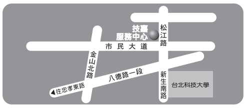
   SN080500084640

   4 719331 803056

   年份(西元) 例:2008年

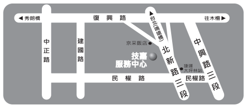
   週別 例:05週
6. 消費者自購買產品七日內，發生產品不良或故障時，(除第十二條所列情形外)得憑保證書或發票，並備齊配件，以原箱包裝，向原經銷商更換新品，逾期則以維修方式處理。
7. 新品外觀瑕疵，屬於人為疏忽，不得請求本公司(經銷商)更換新品。
8. 產品送修時，請以原廠包材或適當材料(如紙箱、氣泡袋或保麗龍等)包裝，如因包裝不當，導致損壞，本公司恕不提供保固。
9. 除有提供到府收取件產品外，消費者應攜帶技嘉產品及其保證書到各服務中心檢修。
10. 保固期間，本公司負責免費維修，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。
11. 維修（含付費維修），所拆解之零配件，產權屬本公司所有。
12. 保固期間如有不可歸責於技嘉之故障，例如(但不限於)下列事項，必須付費維修，無法修復則不予收費。
    - (1) 天災、意外、或人為疏忽
    - (2) 違反產品手冊之使用提示
    - (3) 組裝不當或非正常使用
    - (4) 使用未經認可之配件
    - (5) 超出允許使用之環境
    - (6) 私自拆解結構或維修
    - (7) 蓄意破壞
    - (8) 線路或零件氧化(請經常清除積塵以減少發生)
    - (9) 當做測試設備使用(如RAM、VGA、USB測試)
    - (10) 電源異常造成之損毀
13. 隨機之耗材、贈品及包材等均不在保固範圍之列。
14. 過(不)保固產品之檢測及維修，均需收費，無法修復則不收維修費。收費標準請參閱官網或洽服務中心。
15. 本條款(V2.1)自100.12.01公告施行。本公司保有增刪、修改、解釋本條款之權利，並於本公司之網頁上公告後生效。已經出售的產品，從其所附保證條款。

技嘉科技快速服務中心



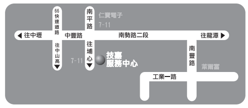
台北松江服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00 (國定例假日休息)
地址：台北市松江路8號2樓之3
電話：(02)2511-9398



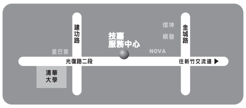
新店北新服務中心

星期一~星期五：9:00 ~ 18:15
(國定例假日休息)
地址：新北市新店區北新路三段205號
B2F (B1-D室)
電話：(02)8913-1113



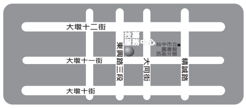
桃園南平服務中心

星期一~星期五：9:00 ~ 12:00，
13:00 ~ 17:00 (國定例假日休息)
地址：桃園縣平鎮市南平路215號
電話：(03)439-3025



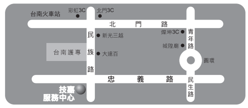
新竹光復服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00 (國定例假日休息)
地址：新竹市光復路二段278號
電話：(03)572-5747



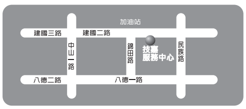
台中東興服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00 (國定例假日休息)
地址：台中市西區東興路三段126之3號
3樓
電話：(04)2322-5585



台南忠義服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00 (國定例假日休息)
地址：台南市忠義路二段173號
電話：(06)221-7374



高雄建國服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00 (國定例假日休息)
地址：高雄市建國二路51-1號
電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：http://service.gigabyte.tw/

技嘉科技全球服務網

- **技嘉科技股份有限公司**

地址：新北市231新店區寶強路6號
電話：+886 (2) 8912-4000
傳真：+886 (2) 8912-4005
技術服務專線：0800-079-800，02-8665-2646
服務時間：
星期一~星期五　上午 09:30 ~下午 08:30
星期六　　　　　上午 09:30 ~下午 05:30
技術/非技術問題支援：http://esupport.gigabyte.com
網址(英文)：http://www.gigabyte.com
網址(中文)：http://www.gigabyte.tw

- **G.B.T. INC. - 美國**

電話：+1-626-854-9338
傳真：+1-626-854-9326
技術問題支援：http://esupport.gigabyte.com
維修中心：http://rma.gigabyte.us
網址：http://www.gigabyte.us

- **G.B.T. INC (USA) - 墨西哥**

電話：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
傳真：+1-626-854-9326
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
技術問題支援：http://rma.gigabyte.us
網址：http://latam.giga-byte.com

- **Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡**

網址：http://www.gigabyte.sg

- **泰國**

網址：http://th.giga-byte.com

- **越南**

網址：http://www.gigabyte.vn

- **寧波中嘉科貿有限公司 -中國**

技術服務專線：800-820-0926，021-63410189
服務時間(法定節/假日除外)：
星期一~星期五　上午 09:00 ~ 12:00
　　　　　　　　下午 01:00 ~ 06:00
技術/非技術問題支援：http://esupport.gigabyte.com
會員網站：http://club.gigabyte.cn
網址：http://www.gigabyte.cn

上海
電話：+86-21-63400912
傳真：+86-21-63400682

北京
電話：+86-10-62102838
傳真：+86-10-62102848

武漢
電話：+86-27-87685981
傳真：+86-27-87579461

廣州
電話：+86-20-87540700
傳真：+86-20-87544306

成都
電話：+86-28-85483135
傳真：+86-28-85256822

西安
電話：+86-29-85531943
傳真：+86-29-85510930

瀋陽
電話：+86-24-83992342
傳真：+86-24-83992102

- **GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度**

網址：http://www.gigabyte.in

- **沙烏地阿拉伯**

網址：http://www.gigabyte.com.sa

- **Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳洲**

網址：http://www.gigabyte.com.au

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德國**

網址：http://www.gigabyte.de

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英國**

網址：http://www.giga-byte.co.uk

- **Giga-Byte Technology B.V. - 荷蘭**

網址：http://www.giga-byte.nl

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法國**

網址：http://www.gigabyte.fr

- **瑞典**

網址：http://www.gigabyte.se

- **義大利**

網址：http://www.giga-byte.it

- **西班牙**

網址：http://www.giga-byte.es

- **希臘**

網址：http://www.gigabyte.com.gr

- **捷克**

網址：http://www.gigabyte.cz

- **匈牙利**

網址：http://www.giga-byte.hu

- **土耳其**

網址：http://www.gigabyte.com.tr

- **俄羅斯**

網址：http://www.gigabyte.ru

- **波蘭**

網址：http://www.gigabyte.pl

- **烏克蘭**

網址：http://www.gigabyte.ua

- **羅馬尼亞**

網址：http://www.gigabyte.com.ro

- **塞爾維亞**

網址：http://www.gigabyte.co.rs

哈薩克

網址：http://www.gigabyte.kz

您也可以至技嘉網站，點選右上角的國別選單，選取您所適用的語言。

- **技嘉科技服務專區 (GIGABYTE eSupport)**

若您有技術或非技術(業務及市場)的相關問題時，歡迎至 http://esupport.gigabyte.com 詢問。